



Z170-PREMIUM
系列

使用手冊

Motherboard

T10855

1.00 版

2015 年 10 月發行

版權說明

© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

本產品的名稱與版本都會印在主機板/顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.02G、2.03G 等..數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product may contain copyrighted software that is licensed under the General Public License (“GPL”) and under the Lesser General Public License Version (“LGPL”). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this product.

You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machine-readable “work that uses the Library”) for a period of three years after our last shipment of the product including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either

(1) for free by downloading it from <http://support.asus.com/download>;

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the locAMDn where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.
Legal Compliance Dept.
15 Li Te Rd.,
Beitou, Taipei 112
Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the A coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this informAMDn.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notificAMDn to the email address gpl@asus.com, stAMDng the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

Google™ License Terms

Copyright© 2015 Google Inc. All Rights Reserved.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

目錄內容

安全性須知.....	vii
電氣方面的安全性.....	vii
操作方面的安全性.....	vii
關於這本使用手冊.....	viii
使用手冊的編排方式.....	viii
提示符號.....	ix
哪裡可以找到更多的產品資訊.....	ix
代理商查詢.....	x
Z170-PREMIUM 規格列表.....	xi
本主機板產品包裝.....	xviii
華碩 NFC Express 2 產品包裝.....	xix
建立 PC 系統所需的其他工具與元件.....	xx

第一章：產品介紹

1.1 特殊功能.....	1-1
1.1.1 產品特寫.....	1-1
1.1.2 其他特殊功能.....	1-2
1.2 主機板概觀.....	1-3
1.2.1 主機板安裝前.....	1-3
1.2.2 主機板結構圖.....	1-4
1.2.3 中央處理器 (CPU).....	1-6
1.2.4 系統記憶體.....	1-7
1.2.5 擴充插槽.....	1-17
1.2.6 主機板上的內建按鈕與開關.....	1-19
1.2.7 跳線選擇區.....	1-24
1.2.8 內建 LED 指示燈.....	1-25
1.2.9 內部連接埠.....	1-32

第二章：硬體裝置資訊

2.1 建立您的電腦系統.....	2-1
2.1.1 安裝主機板.....	2-1
2.1.2 安裝中央處理器.....	2-3
2.1.3 處理器散熱片與風扇安裝.....	2-5
2.1.4 安裝記憶體模組.....	2-7
2.1.5 安裝 ATX 電源.....	2-8
2.1.6 安裝 SATA 裝置.....	2-9
2.1.7 安裝前面板輸出/輸入連接埠.....	2-10
2.1.8 安裝擴充卡.....	2-11
2.1.9 安裝 Wi-Fi 天線.....	2-12
2.2 BIOS 更新應用程式.....	2-13
2.3 主機板後側與音效連接埠.....	2-15
2.3.1 後側面板連接埠.....	2-15
2.3.2 音效輸出/輸入連接圖示說明.....	2-17

目錄內容

2.4 第一次啟動電腦.....	2-20
2.5 關閉電源.....	2-20

第三章：BIOS 程式設定

3.1 認識 BIOS 程式.....	3-1
3.2 BIOS 設定程式.....	3-2
3.2.1 EZ Mode.....	3-3
3.2.2 Advanced Mode.....	3-4
3.2.3 QFan Control.....	3-7
3.2.4 EZ Tuning 精靈.....	3-9
3.3 我的最愛 (My Favorites).....	3-12
3.4 主選單 (Main Menu).....	3-14
3.5 Ai Tweaker 選單 (Ai Tweaker menu).....	3-16
3.6 進階選單 (Advanced menu).....	3-31
3.6.1 處理器設定 (CPU Configuration).....	3-32
3.6.2 平台各項設定 (Platform Misc Configuration).....	3-34
3.6.3 系統代理設定 (System Agent Configuration).....	3-36
3.6.4 PCH 設定 (PCH Configuration).....	3-37
3.6.5 PCH 儲存裝置設定 (PCH Storage Configuration).....	3-38
3.6.6 USB 裝置設定 (USB Configuration).....	3-40
3.6.7 網路協定堆疊設定 (Network Stack Configuration).....	3-41
3.6.8 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration).....	3-42
3.6.9 進階電源管理設定 (APM Configuration).....	3-45
3.6.10 HDD/SSD SMART Information.....	3-46
3.6.11 Intel® Thunderbolt.....	3-46
3.7 監控選單 (Monitor menu).....	3-47
3.8 啟動選單 (Boot menu).....	3-52
3.9 工具選單 (Tools menu).....	3-57
3.9.1 ASUS EZ Flash 3.....	3-57
3.9.2 安全清除.....	3-57
3.9.3 ASUS O.C. Profile.....	3-59
3.9.4 ASUS SPD Information.....	3-60
3.9.5 Graphics Card Information.....	3-60
3.10 離開 BIOS 程式 (Exit menu).....	3-61
3.11 更新 BIOS 程式.....	3-62
3.11.1 EZ Update.....	3-62
3.11.2 華碩 EZ Flash 3.....	3-63
3.11.3 華碩 CrashFree BIOS 3.....	3-65

第四章：軟體支援

4.1 安裝作業系統.....	4-1
4.1.1 在 100 系列主機板上安裝 Windows® 7 與 USB 3.0 驅動程式.....	4-1

目錄內容

4.2 驅動程式及公用程式 DVD 光碟資訊	4-8
4.2.1 執行驅動程式及公用程式 DVD 光碟.....	4-8
4.2.2 取得軟體使用手冊.....	4-10
4.3 軟體資訊	4-11
4.4 華碩 AI Suite 3 程式.....	4-11
4.4.1 Ai Charger+	4-15
4.4.2 華碩 USB 3.1 Boost 程式	4-16
4.4.3 EZ Update.....	4-17
4.4.4 USB BIOS Flashback 精靈.....	4-19
4.4.5 推播資訊 (Push Notice)	4-21
4.4.6 系統資訊	4-24
4.4.7 Key Express.....	4-26
4.5 音效設定程式.....	4-28

第五章：RAID 支援

5.1 RAID 功能設定	5-1
5.1.1 RAID 定義	5-1
5.1.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機.....	5-2
5.1.3 在 BIOS 程式中設定 RAID.....	5-2
5.1.4 進入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式	5-3
5.2 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片	5-7
5.2.1 在 Windows® 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片	5-7
5.2.2 在安裝 Windows® 作業系統時安裝 RAID 驅動程式	5-7

附錄

華碩的連絡資訊.....	1
--------------	---

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

REACH

謹遵守 REACH (Registration, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>。



請勿將本主機板當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝華碩 Z170-PREMIUM 主機板時所需用到的資訊。

使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：產品介紹**

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予本主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握本主機板的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在本主機板的新產品技術。

- **第二章：硬體裝置資訊**

本章節描述所有您在安裝系統元件時必須完成的硬體安裝程序。詳細內容有：處理器與記憶體安裝、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

- **第三章：BIOS 程式設定**

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個選項項目來更改系統的組態設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

- **第四章：軟體支援**

您可以在本章節中找到所有包含在華碩驅動程式及公用程式光碟中的軟體相關資訊。

- **第五章：RAID 支援**

本章節介紹 RAID 的各項設定。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。台灣以外的華碩網址請參考說明書後面的聯絡資訊。

2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能夾帶有其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

代理商查詢

華碩主機板在台灣透過聯強國際與精技電腦兩家代理商出貨，您請參考下列範例圖示找出產品的 12 碼式序號標籤（下圖僅供參考），再至 http://tw.asus.com/support/eService/querydist_tw.aspx 查詢您產品的代理商，以方便您有產品諮詢或送修需求時，可尋求代理商服務。（本項服務僅支援台灣使用者）

聯強服務電話：(02)2506-2558

精技服務電話：0800-089558

瀚宇杰盟服務電話：0800-099919



請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

Z170-PREMIUM 規格列表

中央處理器	<p>支援採用 LGA1151 規格插槽的第六代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron 處理器</p> <p>支援 14nm 處理器</p> <p>支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術*</p> <p>* 對 Intel® Turbo Boost 2.0 技術的支援依照處理器的類型而不同</p>
晶片組	Intel® Z170 Express 晶片組
記憶體	<p>4 x 使用符合 non-ECC unbuffered DDR4 4000 (超頻) /3866 (超頻) /3800 (超頻) /3733 (超頻) /3600 (超頻) /3466 (超頻) /3400 (超頻) /3333 (超頻) /3300 (超頻) /3200 (超頻) /3000 (超頻) /2800 (超頻) */2666 (超頻) */2400 (超頻) */2133 MHz 記憶體，最高可以擴充至 64GB 記憶體</p> <p>支援雙通道記憶體架構</p> <p>支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技術</p> <p>* 對高速記憶體的支援會受到特定處理器之物理特性的影響，請造訪 tw.asus.com 取得最新的記憶體合格供應商支援列表 (QVL)</p>
擴充槽	<p>2 x PCI Express 3.0/2.0 x16 插槽 (單通道支援 x16 模式或雙通道支援 x8/x8 模式)</p> <p>1 x PCI Express 3.0/2.0 x16 插槽* (最高支援 x4 模式，與 PCIe x1, x2 與 x4 裝置相容)</p> <p>4 x PCI Express 2.0 x1 插槽</p> <p>* PCIe x16_3 與 SATA Express_2 插槽共享相同頻寬，PCIe x16_3 預設值為 x2 模式</p>
VGA	<p>整合式繪圖處理器—Intel® HD Graphics 技術支援多重 VGA 輸出：DisplayPort/HDMI 連接埠</p> <p>支援 DisplayPort 1.2* 輸出，最高解析度可達 4096x2304 @ 60Hz/24Hz</p> <p>支援 HDMI 2.0 輸出，最高解析度可達 4096x2160 @ 60/24Hz**</p> <p>支援 Intel® InTru™ 3D、Intel® Quick Sync Video、Intel® Clear Video HD 技術與 Intel® Insider™</p> <p>最高同時可支援二個螢幕顯示</p> <p>共享記憶體最高至 512MB</p> <p>* DisplayPort 1.2 多重串流傳輸相容，支援 DisplayPort 1.2 顯示器多重串接，最高可連接三台顯示器</p> <p>** HDMI 2.0 60Hz 解析度需要更新必須的驅動程式</p>
多重圖形顯示控制器	<p>支援 NVIDIA® 2-Way/Quad-GPU SLI™ 技術 (使用二張 PCIe x16 顯示卡)</p> <p>支援 AMD® 3-Way/Quad-GPU CrossFireX™ 技術</p>
儲存媒體連接槽	<p>Intel® Z170 Express 晶片組支援 RAID 0、1、5、10 與 Intel® Rapid Storage 技術 14*：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x U.2 連接埠 (支援 PCIe 3.0 x 4 NVM Express 儲存裝置)** - 2 x SATA Express 連接埠 (相容於 4 x SATA 6.0 Gb/s 連接埠) - 1 x M.2 插槽 3，並支援 M Key 與 type 2242/2260 /2280/22110 類型儲存裝置 (支援 SATA & PCIe 模式)*** - 6 x SATA 6.0 Gb/s 連接埠 (灰色，四個由 SATA Express 支援)

(下頁繼續)

Z170-PREMIUM 規格列表

儲存媒體連接槽	<ul style="list-style-type: none">- 支援 Intel® Smart Response 技術**** <p>Hyper Kit :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x U.2 連接埠 (支援 PCIe 3.0 x 4 NVM Express 儲存裝置) <p>Hyper M.2 X 4 Mini 卡 :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x M.2 插槽 3, 並支援 M Key 與 type 2230/2242/2260/2280/22110 類型儲存裝置 (僅為 PCIe 模式) <p>ASMedia® SATA 6Gb/s 控制器**** :</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 x SATA 6Gb/s 連接埠 (黑色) <p>* 透過內建 U.2、M.2 與 PCIe x16_3 插槽支援 PCIe RAID 設定</p> <p>** U.2 連接埠與 SATA6G_34 共享頻寬, U.2 連接埠的預設值為 x2 模式</p> <p>*** M.2 插槽與 SATA Express_1 共享 SATA 連接埠, 調整 BIOS 設定來使用 M.2 SATA 裝置</p> <p>**** 這些功能的運作取決於安裝的處理器類型</p>
網路功能	<p>雙 Gigabit LAN 網路控制器—支援 IEEE 802.3az 節能乙太網路標準裝置</p> <ul style="list-style-type: none">- Intel® I219-V Gigabit LAN 網路控制器—雙向連接整合式網路控制器 (MAC) 與實體層 (PHY)- Intel® I211-AT Gigabit LAN 網路控制器 <p>ASUS LAN Guard 程式</p> <p>ASUS Turbo LAN 程式</p>
音效	<p>Realtek® ALC1150 八聲道高傳真音效編碼器, 支援 Crystal Sound 3</p> <ul style="list-style-type: none">- 電源預調節器能降低電流干擾, 確保穩定的效能表現- 區分左右音軌, 確保二邊都能輸出相同品質的音效- 根據音效的設定提供絕佳的音效感受- 聲音屏蔽確保精確的分離類比及數位訊號, 並且大大地降低來自四周的干擾- 音效擴大機增強音效, 為耳機和喇叭提供最高品質的聲音效果- 高品質的日本製電容提供溫暖、自然與身歷其境的音效, 讓您享受特別清晰和高傳真的音響效果- 支援高品質 112dB SNR 立體聲輸出 (Line-out 在後側面板) 與 104dB SNR 錄音輸入 (Line-in)- Absolute Pitch 192khz/24bit 真正藍光無失真音效- 藍光光碟音效內容保護- 支援 DTS Studio Sound- 支援 DTS Connect- 支援音效介面偵測、多音源獨立輸出 (Multi-Streaming) 技術與自訂前端面板音效插孔功能- 後側面板具備有光纖 S/PDIF 數位輸出連接埠

(下頁繼續)

Z170-PREMIUM 規格列表

<p>USB</p>	<p>Intel® Z170 Express 晶片組，支援 ASUS USB 3.1 Boost 模式：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 x USB 3.0/2.0 連接埠（四組在主機板中央、二組在後側面板，藍色） - 6 x USB 2.0/1.1 連接埠（四組在主機板中央、二組在後側面板） <p>Intel® Thunderbolt 3 控制器，支援 ASUS USB 3.1 Boost 與 36W 充電：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x USB 3.1/3.0/2.0 連接埠在主機板後側面板（藍綠色，Type A） - 1 x USB 3.1/3.0/2.0 連接埠在主機板後側面板（Type C） <p>ASMedia® USB 3.1 控制器，支援 ASUS USB 3.1 Boost 與 3A 電力輸出：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x USB 3.1/3.0/2.0 連接埠在主機板後側面板（藍綠色，Type A） - 1 x USB 3.1/3.0/2.0 連接埠在主機板後側面板（Type C）
<p>無線資料網路</p>	<p>Speedy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 支援雙頻道 2.4/5 GHz 最高可達 1300 Mbps 傳輸率 ASUS Wi-Fi GO! 應用程式</p>
<p>藍牙</p>	<p>藍牙 v4.0</p>
<p>華碩獨家功能</p>	<p>最佳效能</p> <p>OC 設計：ASUS PRO Clock 技術</p> <ul style="list-style-type: none"> - 最完整 BLCK 設定範圍供極限超頻性能調校 <p>五向全方位優化調校</p> <ul style="list-style-type: none"> - 只要一個點擊動作即可將整個系統最佳化！五向全方位優化調校完美地整合了華碩獨家的應用程式，提供更好的處理器效能、更有效率的電源節能、精確的數位電源控制、系統降溫，甚至可以自訂專屬的程式使用模式 <p>DIGI+ Power 控制</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPU Power：16 相數位電源設計 - iGPU Power：4 相數位電源設計 - DRAM Power：2 相數位電源設計 <p>TPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto Tuning、GPU Boost、二段式 TPU 開關 <p>EPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - EPU、EPU 開關 <p>Fan Xpert 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - 具有 Fan Auto Tuning（風扇自動調整）功能以獲得最佳化轉速控制，並為每個風扇提供獨家設計的風扇速度設定 <p>Turbo App</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供針對應用程式的客製化系統效能調校、網路優先順序，以及環境音效設定 <p>UEFI BIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 最先進的項目提供最快的回應時間 <p>獨特記憶體超頻設計</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在系統全負載下藉由最小化耦合性噪音與訊號反射作用提供極佳的記憶體超頻效能

（下頁繼續）

Z170-PREMIUM 規格列表

華碩獨家功能

PC Cleaner

- 輕鬆快速清除不需要的檔案

無線生活

Wi-Fi GO!

- Wi-Fi GO! 功能包括有：Cloud GO!、Remote Desktop、Remote Keyboard & Mouse、File Transfer
- Wi-Fi GO! & NFC Remote 可攜式智慧型手機/平板電腦遙控功能，支援 iOS7 與 Android 4.0 作業系統

Media Streamer

- 將音樂或影片從電腦串流至智慧電視，娛樂隨處帶著走
- 可攜式智慧型手機/平板專用的多媒體串流程式，支援 iOS7 與 Android 4.0 作業系統

HyStream

- 將 Android/iOS/Windows 裝置螢幕串流至電腦螢幕*

* 請與裝置經銷商聯繫取得更多支援資訊

電競體驗

Turbo LAN

- 降低封包偵測和較少的延遲讓您體驗流暢的線上遊戲

Crystal Sound 3

- 透過內建獨家音效設計，聆聽最乾淨的音效

Turbo APP

- 提供針對應用程式的客製化系統效能調校、網路優先順序，以及音效設定

EZ DIY

推播資訊 (Push Notice)

- 透過智慧型裝置即時監控電腦狀態

USB BIOS Flashback

- 擁有 USB BIOS Flashback 安裝精靈提供 EZ BIOS 下載排程通知

UEFI BIOS EZ Mode

- 具備友善的圖像化使用者介面
- CrashFree BIOS 3 程式
- EZ Flash 3 程式

Q-Design

- ASUS Q-Code
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-LED (處理器、記憶體、顯示卡、開機裝置指示燈)
- ASUS Q-Slot 插槽
- ASUS Q-DIMM 記憶體
- ASUS Q-Connector 整合式訊號線接頭

(下頁繼續)

Z170-PREMIUM 規格列表

<p>華碩特有功能</p>	<p>華碩 5 重防護 II :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 華碩 LANGuard - 提供 2.5 倍優越耐用度 - 華碩過壓保護 - 世界一流保護電路的電源設計 - 華碩 DIGI+ VRM (數位供電設計) - 16 相電源設計 - 華碩增強型記憶體過電流保護 - 防止短路 - 華碩超持久不鏽鋼 I/O 背板 - 使用壽命提高三倍 - Mobo Connect - LAN Guard - USB 3.1 Boost - Key Express - Ai Charger+ - MemOK! - EZ XMP
<p>華碩 Quite Thermal Solution</p>	<p>Quiet Thermal Design</p> <ul style="list-style-type: none"> - 華碩 Fan Xpert 3 - 華碩無風扇散熱設計：氣流熱導管散熱設計
<p>華碩獨家超頻功能</p>	<p>Precision Tweaker 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPU 核心/快取電壓：可調式 CPU 核心/快取電壓，以每 0.005V 遞增 - CPU 顯示電壓：可調式 CPU 顯示電壓，以每 0.005V 遞增 - CPU VCCIO 電壓：可調式 CPU VCCIO 電壓，以每 0.0125V 遞增 - CPU 系統代理電壓：可調式 CPU 系統代理電壓，以每 0.0125V 遞增 - 記憶體電壓：200 段記憶體電壓控制 - PCH 核心電壓：88 段晶片組電壓控制 <p>無段超頻頻率調整 (SFS) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BCLK/PCIe 頻率調整可以每 0.01MHz 遞增，範圍為 40 至 500MHz <p>超頻保護機制：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 華碩 C.P.R. (CPU 參數自動回復) 功能
<p>後側面板裝置連接埠</p>	<p>1 x DisplayPort 連接埠</p> <p>1 x HDMI 連接埠</p> <p>1 x ASUS Wi-Fi GO! 模組 (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 與藍牙 v4.0)</p> <p>1 x 光纖 S/PDIF 數位音訊輸出連接埠</p> <p>2 x LAN (RJ-45) 網路連接埠</p> <p>2 x USB 3.1/3.0/2.0 連接埠 (藍綠色, Type A)</p> <p>2 x USB 3.1/3.0/2.0 連接埠 (Type C)</p> <p>2 x USB 3.0/2.0 連接埠 (藍色)</p> <p>2 x USB 2.0/1.1 連接埠 (黑色, 支援 1 x Key Express 與 1 x USB BIOS Flashback)</p> <p>8 聲道音效 I/O 面板</p>

(下頁繼續)

Z170-PREMIUM 規格列表

<p>內建 I/O 裝置連接埠</p>	<p>2 x 19-pin USB 3.0/2.0 連接埠可擴充 4 組 USB 連接埠 2 x USB 2.0/1.1 連接埠可擴充 2 組 USB 連接埠 1 x U.2 連接埠 (支援 PCIe 3.0 x 4 NVMe Express 儲存裝置) 1 x M.2 插槽 3 (支援 M Key 與 type 2242/2260 /2280/22110 類型儲存裝置) 2 x SATA Express 插座 4 x SATA 6.0 Gb/s 插座 (4 x 灰色) 1 x 4-pin CPU 風扇插座, 支援 3-pin (DC 模式) 與 4-pin (PWM 模式) 處理器風扇控制以及自動偵測 1 x 4-pin CPU 選用風扇插座 (CPU_OPT) 1 x 水泵接頭 4 x 4-pin 機殼風扇插座, 支援 3-pin (DC 模式) 與 4-pin (PWM 模式) 風扇控制 1 x 前面板音源插座 (AAFP) 1 x S/PDIF 數位音訊輸出插座 1 x 5-pin Thunderbolt 接頭支援華碩 ThunderboltEX 系列裝置 1 x TPM 插座 1 x 24-pin EATX 電源插座 1 x 8-pin EATX 12V 電源插座 1 x 系統面板插座 (Q-Connector) 1 x MemOK! 按鈕 1 x Clear CMOS 按鈕 1 x Reset 按鈕 1 x USB BIOS Flashback 按鈕 1 x DRCT (Direct key) 連接埠 1 x TPU 開關 (進階二段式調整) 1 x EPU 開關 1 x EZ XMP 開關 1 x 電源開啟開關 1 x 5-pin 擴充風扇插座 (EXT_FAN)</p>
<p>BIOS 功能</p>	<p>128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、PnP、DMI 3.0、WfM 2.0、SM BIOS 3.0、ACPI 5.0、多國語言 BIOS 程式、ASUS EZ Flash 3 程式、ASUS CrashFree BIOS 3 程式、F11 EZ Tuning 精靈、F6 Qfan Control、F3 我的最愛 (My Favorites)、快速筆記 (Quick Note)、上次修改的設定值 (Last Modified Log)、F12 PrintScreen 功能、ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) 記憶體資訊</p>
<p>管理功能</p>	<p>WfM 2.0、DMI 3.0、網路喚醒功能 (WOL by PME)、PXE</p>

(下頁繼續)

Z170-PREMIUM 規格列表

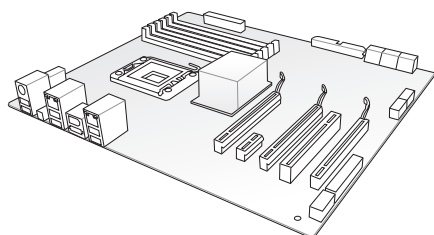
公用程式 DVD 光碟	驅動程式 華碩公用程式 EZ Update 防毒軟體 (OEM 版本)
支援作業系統	Windows® 10* Windows® 8.1* Windows® 7 * 僅支援 64-bit
主機板尺寸	ATX 型式：12 x 9.6 英吋 (30.5 x 24.4 公分)



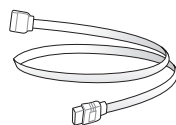
規格若有任何變更，恕不另行通知。

本主機板產品包裝

在您拿到本主機板包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。



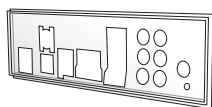
華碩 Z170-PREMIUM 系列主機板



6 x Serial ATA 6 Gb/s 排線



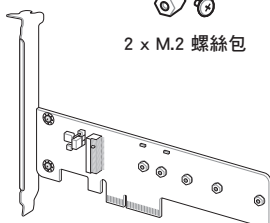
1 x ASUS SLI™ 橋接連接器



1 x ASUS Q-Shield 擋板



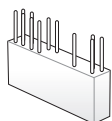
2 x M.2 螺絲包



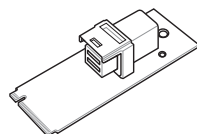
1 x Hyper M.2 x4 Mini 卡



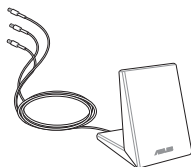
驅動程式與公用
程式 DVD 光碟



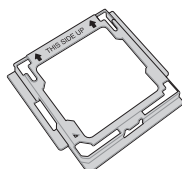
1 x 二合一 ASUS
Q-Connector 套件



1 x Hyper kit 套件



1 x 3T3R 雙頻 Wi-Fi 移動天線
(與 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 相容)



1 x CPU 安裝工具



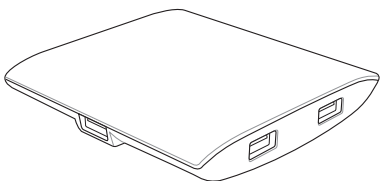
使用手冊



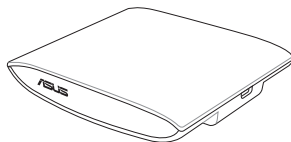
- 若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。
- 上表中的圖示僅供參考，實際包裝盒內容物會隨您所購買的型號而有不同。

華碩 NFC Express 2 產品包裝

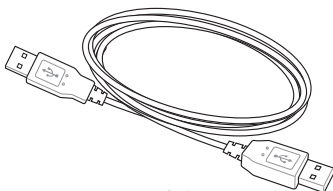
在您拿到華碩 NFC Express 2 產品包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。



華碩 NFC Express 2



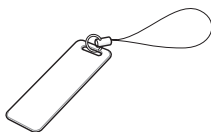
華碩無線充電器



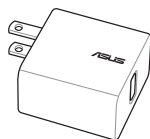
USB 訊號線



micro USB 訊號線



NFC 標籤

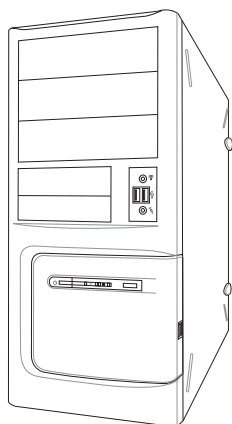


電源充電器

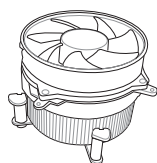


- 以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。
- 上表中的圖示僅供參考，實際包裝盒內容物會隨您所購買的型號而有不同。
- 電源充電器會因銷售國家或地區不同而異。

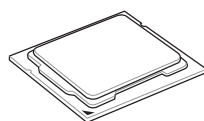
建立 PC 系統所需的其他工具與元件



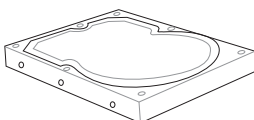
PC 機殼



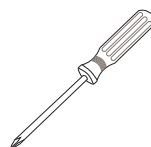
Intel® LGA1151 相容處理器風扇



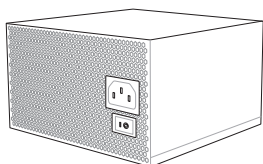
Intel® LGA1151 處理器



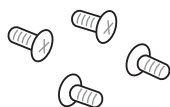
SATA 硬碟



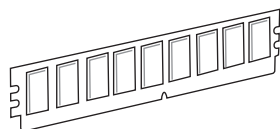
Phillips (十字) 螺絲起子



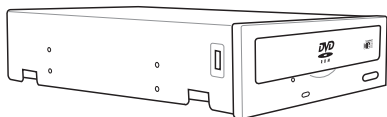
電源供應裝置



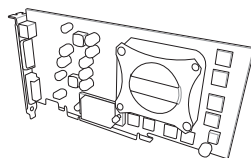
一袋螺絲



記憶體模組



SATA 光碟機 (選購)



顯示卡



上表所列的工具與元件並不包含在主機板包裝盒內。

1.1 特殊功能

1.1.1 產品特寫

支援 LGA1151 規格的第六代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® 處理器

本主機板支援最新 LGA1151 封裝的第六代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 處理器，並透過 GPU、雙通道 DDR4 記憶體插槽與 PCI Express 2.0/3.0 擴充插槽，能提供最佳的繪圖顯示與系統運算效能。

採用 Intel® Z170 Express 晶片組

Intel® Z170 Express 晶片組採用最新的單晶片設計，是專為支援最新的 LGA1151 插槽的第六代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 處理器所設計，藉由連續的點對點連結增加頻寬與穩定性，並增強系統效能。原生支援高達十組 USB 3.0 連接埠、六組 SATA 6 Gb/s 連接埠與 M.2 Gen 3x4 規格，提供更快速的資料存取速度。

PCI Express® 3.0

最新的 PCI Express® 3.0 (PCIe 3.0) 匯流排標準提供比現行 PCIe 2.0 快二倍的效能與速度，PCIe 3.0 可以與 PCIe 1.0 及 PCIe 2.0 裝置完全向下相容，並提供使用者最佳的顯示效能、前所未有的資料傳輸速度以及無縫傳輸的體驗。

支援 Quad-GPU SLI 與 3-Way CrossFireX™ 技術

本主機板支援 NVIDIA SLI 與 3-Way AMD CrossfireX，以多重 GPU 設定提供全功率最新的繪圖顯示技術。透過 HDMI 或 DisplayPort 連接埠原生支援 4K/UHD (超高清, ultra high definition)，解析度最高可達 4096 x 2160，提高四倍的像素品質帶給您無與倫比的視覺清晰度、細膩度與真實感。

支援 SATA Express

SATA Express 提供更快速的資料傳輸率，最高可達 10 Gb/s，讓系統可以跟上 SSD 的速度，並且向下相容最多可以二個 SATA 磁碟擁有相同的速度。

支援雙通道 DDR4 4000 (超頻)

本主機板支援資料傳輸率為 4000 (超頻) MHz 的雙通道 DDR4 記憶體，可以符合最新的 3D 繪圖、多媒體與網路應用等更高的頻寬需求。

支援 PCIe 3.0 x4 M.2 規格

透過 4 x PCI Express 3.0/2.0 頻寬，M.2 插槽的資料傳輸率最高可達 32 Gb/s，可以用來增強指定給作業系統使用的 SSD 的效能。M.2 插槽也支援 Intel Rapid Storage 技術，可以更快速的讀取資料與應用程式，以及更快速地喚醒系統。

完全整合 USB 3.1

本主機板內建最新的 USB 3.1 連接埠，提供最快速的 USB 資料傳輸，您將體驗高達 10 Gb/s，或比 USB 3.0 快二倍速度的傳輸率。新一代標準完全向下相容您既有的 USB 裝置，讓您盡情享受 USB 3.1 驚人的傳輸速度。

1.1.2 其他特殊功能

DTS Connect

DTS Connect 結合二種增能技術，讓您所有格式與音質等級的內容都能發揮最佳的音效娛樂效果，DTS Connect 包含 DTS Interactive 與 DTS Neo:PC™ 技術，DTS Neo:PC™ 可以將各種立體聲訊號，如：CD、MP3、WMA、網路電台等混音升級為最多的 7.1 聲道，提供令人讚嘆的環繞音效。使用者可以將電腦連接至家庭劇院，DTS Interactive 可在個人電腦上進行 DTS 位元串流的多聲道編碼，並將編碼後的位元串流傳送至數位音訊連線，例如：S/PDIF 或 HDMI，以提供音訊給外部的解碼器。

符合 ErP 規範

本主機板符合歐盟規定的能源相關產品 (Energy-related Products, ErP) 規範。ErP 規範規定產品在耗能方面須符合一定的能源效益要求，這也正與華碩對於建立友善環境、生產高效能產品的企業願景一致。透過設計與創新來降低產品的二氧化碳排放，從而減少對環境的破壞。

1.2 主機板概觀

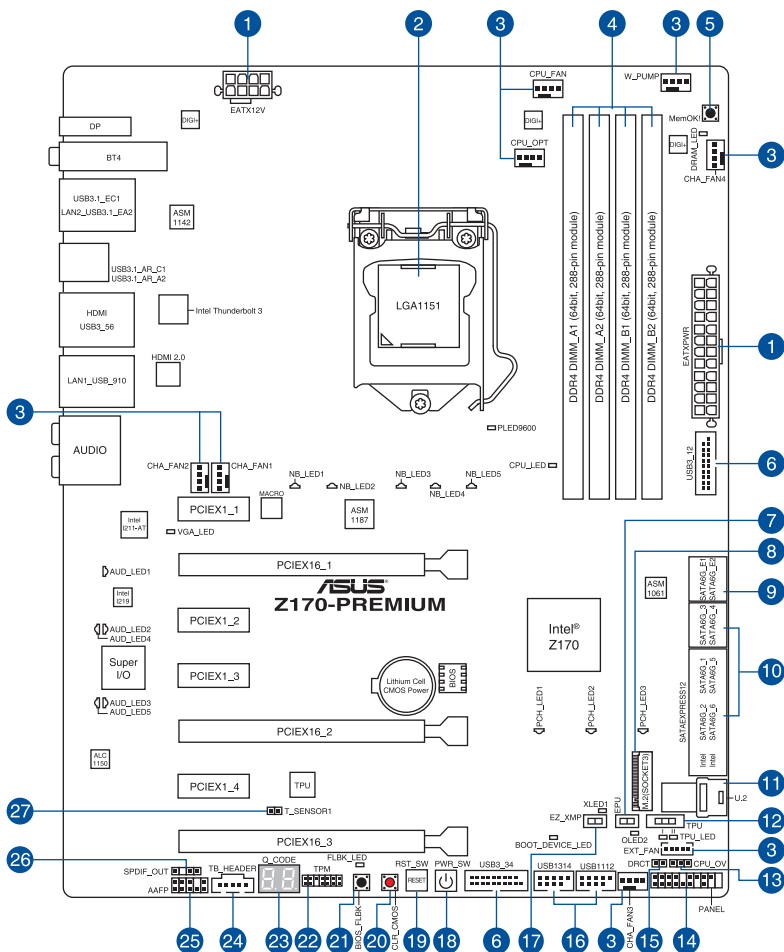
1.2.1 主機板安裝前

主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的整合電路元件、整合性晶片等所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



- 在處理主機板上的內部功能設定時，您可以先拔掉電腦的電源線。
- 為避免產生靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源外殼等。
- 拿取整合電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
- 在您刪除任何一個整合電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
- 在您安裝或刪除任何元件之前，請確認 ATX 電源的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源的電源線，等到安裝/刪除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。

1.2.2 主機板結構圖



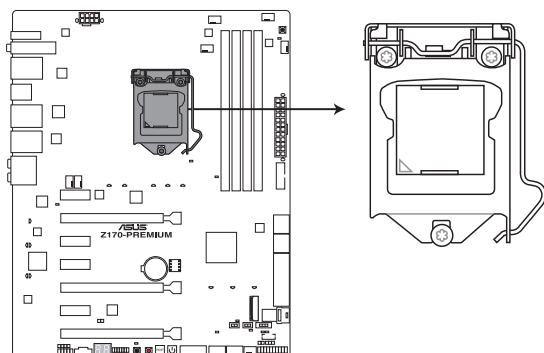
關於面板連接插座與內部連接插座的相關資訊，請參考 1.2.9 內部連接埠與 2.3.1 後側面板連接埠一節中的說明。

主機板元件說明

連接插槽/開關與跳線選擇區/插槽		頁數
1.	ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)	1-38
2.	LGA1151 CPU socket	1-6
3.	CPU, water pump, CPU optional, extension, and chassis fan connectors (4-pin CPU_FAN; 4-pin W_PUMP; 4-pin CPU_OPT; 5-pin EXT_FAN; 4-pin CHA_FAN1-4)	1-37
4.	DDR4 DIMM slots	1-7
5.	MemOK! button	1-20
6.	USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12, USB3_34)	1-35
7.	EPU switch	1-22
8.	M.2 Socket 3	1-41
9.	ASMedia® Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_E12)	1-33
10.	Intel® Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_12; SATA 6G_34; SATA 6G_56; SATAEXPRESS)	1-32
11.	U.2 connector (U.2)	1-42
12.	TPU switch	1-21
13.	CPU Over Voltage jumper (3-pin CPU_OV)	1-24
14.	System panel connector (20-5 pin PANEL)	1-39
15.	DirectKey connector (2-pin DRCT)	1-40
16.	USB 2.0 connectors (10-1 pin USB1112; USB1314)	1-36
17.	EZ XMP switch	1-23
18.	Power-on button	1-19
19.	Reset button	1-19
20.	Clear CMOS button (CLR_CMOS)	1-23
21.	BIOS Flashback button	2-13
22.	TPM connector (20-1 pin TPM)	1-40
23.	Q-Code LEDs	1-27
24.	Thunderbolt header (5-pin TB_HEADER)	1-41
25.	Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)	1-34
26.	Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)	1-33
27.	Thermal Sensor connector (2-pin T_SENSOR1)	1-34

1.2.3 中央處理器 (CPU)

本主機板具備一個 LGA1151 處理器插槽，本插槽是專為第六代 Intel® Core™ i7/ Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® 處理器所設計。



Z170-PRIME CPU LGA1151



本插槽僅支援 LGA1151 處理器，請確認並安裝正確的處理器，請勿將其他處理器安裝於 LGA1151 插槽。



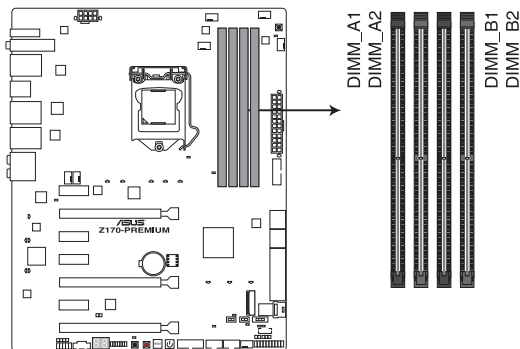
- 當您安裝 CPU 時，請確認所有的電源接頭都已拔除。
- 在您購買本主機板之後，請確認在 LGA1151 插座上附有一個即插即用的保護蓋，並且插座接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經毀損或是沒有保護蓋，或者是插座接點已經彎曲，請立即與您的經銷商聯絡。
- 在安裝完主機板之後，請將即插即用的保護蓋保留下來。只有 LGA1151 插槽上附有即插即用保護蓋的主機板符合 Return Merchandise Authorization (RMA) 的要求，華碩電腦才能為您處理產品的維修與保固。
- 本保固不包括處理器插座因遺失、錯誤的安裝或不正確的移除即插即用保護蓋所造成的毀損。

1.2.4 系統記憶體

本主機板配置有四組 DDR4 (Double Data Rate 4) 記憶體模組插槽。

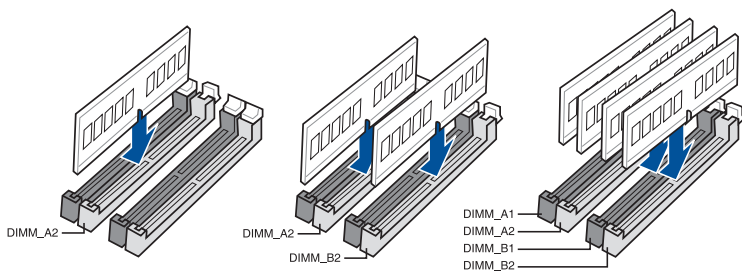


DDR4 記憶體模組擁有與 DDR3、DDR2 或 DDR 記憶體模組相同的外觀，但是 DDR4 記憶體插槽的缺口與 DDR3、DDR2 或 DDR 記憶體插槽不同，以防止插入錯誤的記憶體模組。



Z170-PREMIUM 288-pin DDR4 DIMM socket

記憶體建議設定



記憶體設定

您可以任意選擇使用 2GB、4GB、8GB 與 16GB 的 unbuffered non-ECC DDR4 記憶體模組至本主機板的記憶體插槽上。



- 您可以在 Channel A、Channel B 安裝不同容量的記憶體模組，在雙通道設定中，系統會偵測較低容量通道的記憶體容量。任何在較高容量通道的其他記憶體容量，會被偵測為單通道模式執行。
- 根據 Intel 處理器規格，建議記憶體電壓低於 1.65V 以保護處理器。
- 由於 32-bit Windows 作業系統記憶體位址的限制，當您安裝 4GB 或更多的記憶體模組時，系統實際可用的總記憶體只有 3GB 或更少。為充分利用記憶體，您可以執行以下任一動作：
 - a) 若您使用 32-bit Windows 作業系統，建議系統記憶體最高安裝 3GB 即可。
 - b) 當您的主機板安裝 4GB 或更多的記憶體時，建議您安裝 64-bit Windows 作業系統。
 - c) 若需要更詳細的資料，請造訪 Microsoft 網站 <http://support.microsoft.com/kb/929605/zh-tw>。
- 本主機板不支援 512 Mb (64MB) 晶片的記憶體模組 (記憶體容量以 Megabit 計算，8 Megabit/Mb=1 Megabyte/MB)。



- 預設的記憶體運作頻率是根據其 SPD (Serial Presence Detect)。在預設狀態下，某些記憶體在超頻時的運作頻率可能會較供應商所標示的數值為低。若要讓記憶體模組以供應商的數值或更高的頻率運作，請參考 3.5 Ai Tweaker 選單中，手動調整記憶體頻率的說明。
- 在全負載 (4 DIMMs) 或超頻設定下，記憶體模組可能需要更佳的冷卻系統以維持運作的穩定。
- 請安裝相同 CAS Latency 的記憶體模組。為求最佳相容性，建議您安裝同廠牌、相同資料碼 (D/C) 版本的記憶體模組。請先與供應商確認並購買正確的記憶體模組。

Z170-PREMIUM 主機板合格供應商列表 (QVL) DDR4 4000MHz (超頻)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
G.SKILL	F4-4000C19D-8GTZ	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	19-25-25-45	1.35V		•	

DDR4 3866MHz (超頻)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
CORSAIR	CMK8GX4M2B3866C19 ver. 4.23	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	19-23-23-45	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3866C19D-8GTZ	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	19-21-21-41	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3866C19Q-16GTZ	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	19-21-21-41	1.35V		•	•

DDR4 3800MHz (超頻)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
G.SKILL	F4-3800C18D-8GTZ	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	18-20-20-38	1.35V		•	
AVEXIR	AVD4U2138001804G-2XXXX	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	18-20-20-40	1.35V		•	

DDR4 3733MHz (超頻)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
G.SKILL	F4-3733C17D-8GRK	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-19-19-39	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3733C17D-8GTZ	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-19-19-39	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3733C17D-8GVK	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-19-19-39	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3733C17D-16GRK	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-19-19-39	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3733C17D-16GTZ	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-19-19-39	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3733C17D-16GVK	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-19-19-39	1.35V		•	•
AVEXIR	AVD4U2137331804G-2XXXX	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	18-20-20-40	1.35V		•	

DDR4 3600MHz (超頻) (表格續下頁)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
G.SKILL	F4-3600C17D-8GRK	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3600C17D-8GTZ	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3600C17D-8GVK	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3600C17Q-16GRK	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-18-18-38	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3600C17Q-16GTZ	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-18-18-38	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3600C17Q-16GVK	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-18-18-38	1.35V		•	•

DDR4 3600MHz (超頻)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
CORSAIR	CMD8GX4M2B3600C18 ver. 4.23	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	18-19-19-39	1.35V		•	
CORSAIR	CMD16GX4M4B3600C18 ver. 4.23	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	18-19-19-39	1.35V		•	•
AVEXIR	AVD4UZ136001804G- 2XXXX	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	18-20-20-40	1.35V		•	
AVEXIR	AVD4UZ136001804G- 4XXXX	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	18-20-20-40	1.35V		•	•

DDR4 3466MHz (超頻)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
G.SKILL	F4-3466C16D-8GRK	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3466C16D-8GTZ	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3466C16D-8GVK	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3466C16Q-16GRK	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3466C16Q-16GTZ	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3466C16Q-16GVK	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	•
CORSAIR	CMD16GX4M4B3466C18	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	18-19-19-39	1.35V		•	•
AVEXIR	AVD4UZ134661704G- 2XXXX	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-18-18-38	1.35V		•	
AVEXIR	AVD4UZ134661704G- 4XXXX	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-18-18-38	1.35V		•	•

DDR4 3400MHz (超頻)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
G.SKILL	F4-3400C16D-16GRK	16GB(8GB*2)	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3400C16D-16GTZ	16GB(8GB*2)	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3400C16D-16GVK	16GB(8GB*2)	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3400C16D-32GRK	32GB(16GB*2)	DS	Samsung		16-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3400C16D-32GTZ	32GB(16GB*2)	DS	Samsung		16-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3400C16D-32GVK	32GB(16GB*2)	DS	Samsung		16-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3400C16Q-16GRBD	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-16GRKD	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-16GRBD	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-32GRK	32GB(8GB*4)	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-32GTZ	32GB(8GB*4)	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-32GVK	32GB(8GB*4)	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-64GRK	64GB(16GB*4)	DS	Samsung		16-18-18-38	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-64GTZ	64GB(16GB*4)	DS	Samsung		16-18-18-38	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-64GVK	64GB(16GB*4)	DS	Samsung		16-18-18-38	1.35V		•	•
CORSAIR	CMD16GX4M4B3400C16 ver. 5.29	16GB(4GB*4)	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFR	16-18-18-40	1.35V		•	
CORSAIR	CMK16GX4M4B3400C16 ver. 4.23	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-36	1.35V		•	•
CORSAIR	CMK16GX4M2B3400C16 ver. 4.23	16GB(8GB*2)	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-36	1.35V		•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4B3400C16 ver. 4.23	32GB(8GB*4)	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-36	1.35V		•	•

DDR4 3333MHz (超頻)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
G.SKILL	F4-3333C16Q-16GRKD	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-36	1.35V		•	•
CORSAIR	CMD16GX4M4B3333C16 ver4.23	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-36	1.35V		•	•
A-DATA	AX4U3333W4G16	16GB(4GB*4)	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFR	16-16-16-36	1.35V		•	
AVEXIR	AVD4U2133331604G-2XXXX	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	
AVEXIR	AVD4U2133331604G-4XXXX	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V		•	•

DDR4 3300MHz (超頻)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
G.SKILL	F4-3300C16Q-16GRK	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-36	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3300C16Q-16GRKD	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-36	1.35V		•	•
CORSAIR	CMD16GX4M4B3300C16	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-36	1.35V		•	•

DDR4 3200MHz (超頻) (表格續下頁)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
G.SKILL	F4-3200C16D-8GRK	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3200C16D-8GTZ	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3200C16D-8GVK	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3200C16D-16GRK	16GB(8GB*2)	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3200C16D-16GTZ	16GB(8GB*2)	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3200C16D-16GVK	16GB(8GB*2)	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3200C15D-32GRK	32GB(16GB*2)	DS	Samsung		15-15-15-35	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3200C15D-32GTZ	32GB(16GB*2)	DS	Samsung		15-15-15-35	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3200C15D-32GVK	32GB(16GB*2)	DS	Samsung		15-15-15-35	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3200C16D-32GRK	32GB(16GB*2)	DS	Samsung		16-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3200C16D-32GTZ	32GB(16GB*2)	DS	Samsung		16-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3200C16D-32GVK	32GB(16GB*2)	DS	Samsung		16-18-18-38	1.35V		•	
G.SKILL	F4-3200C16Q-16GRR	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-16GRB	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-16GRKD	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-16GTZ	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-16GVK	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-32GRK	32GB(8GB*4)	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-32GTZ	32GB(8GB*4)	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-32GVK	32GB(8GB*4)	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-64GRK	64GB(16GB*4)	DS	Samsung		16-18-18-38	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3000C16Q-64GTZ	64GB(16GB*4)	DS	Samsung		16-18-18-38	1.35V		•	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-64GVK	64GB(16GB*4)	DS	Samsung		16-18-18-38	1.35V		•	•
AVEXIR	AVD4U32001604G-4B21	16GB(4GB*4)	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFR	16-18-18-36	1.35V		•	•
AVEXIR	AVD4U32001604G-4C1R	16GB(4GB*4)	SS			16-18-18-36	1.35V		•	•

DDR4 3200MHz (超頻)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
CORSAIR	CMD16GX4M4B3200C16	16GB(4GB*4)	SS			16-18-18-36	1.35V			
CORSAIR	CMK32GX4M2B3200C16	32GB(16GB*2)	DS	Samsung		16-18-18-36	1.35V		*	*
GEIL	GPR416GB3200C15QC	16GB(4GB*4)	SS			15-15-15-35	1.35V		*	*
Kingston	HX432C16PB2K4/16	16GB(4GB*4)	SS			16-16-16-39	1.35V		*	*
Panram	PUD43200C164G4NJW	16GB(4GB*4)	SS			16-18-18-39	1.35V		*	*

DDR4 3000MHz (超頻)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
G.SKILL	F4-3000C15D-8GRK	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15D-8GTZ	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15D-8GVK	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15D-16GRK	16GB(8GB*2)	DS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15D-16GTZ	16GB(8GB*2)	DS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15D-16GVK	16GB(8GB*2)	DS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15D-32GRK	32GB(16GB*2)	DS	Samsung		15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15D-32GTZ	32GB(16GB*2)	DS	Samsung		15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15D-32GVK	32GB(16GB*2)	DS	Samsung		15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-16GRR	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-16GRB	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-16GRK	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-16GTZ	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-16GVK	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-32GRR	32GB(8GB*4)	DS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-32GRB	32GB(8GB*4)	DS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-32GRK	32GB(8GB*4)	DS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-32GTZ	32GB(8GB*4)	DS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-32GVK	32GB(8GB*4)	DS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-64GRK	64GB(16GB*4)	DS	Samsung		15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-64GTZ	64GB(16GB*4)	DS	Samsung		15-15-15-35	1.35V		*	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-64GVK	64GB(16GB*4)	DS	Samsung		15-15-15-35	1.35V		*	*
AVEXIR	AVD4U30001604G-4C1	16GB(4GB*4)	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFR	16-18-18-36	1.35V		*	*
AVEXIR	AVD4U30001504G-4BZ1	16GB(4GB*4)	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.35V		*	*
AVEXIR	AVD4U30001608G-4C1	32GB(8GB*4)	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFR	16-18-18-36	1.35V		*	*
Kingston	HX430C15PB2K4/16	16GB(4GB*4)	SS			15-16-16-39	1.35V		*	*
CORSAIR	CMD16GX4M4B3000C15	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-17-17-35	1.35V		*	*
CORSAIR	CMK16GX4M4B3000C15	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-17-17-35	1.35V		*	*
Panram	PUD43000C154G4NJW	16GB(4GB*4)	SS			15-17-17-35	1.35V		*	*
Asint	SLB404G08-EWWHMx	16GB(8GB*2)	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFR	15-15-15-44	1.35V		*	*

DDR4 2800MHz (超頻)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
ADATA	AX4U2800W4G17	32GB (4GB*8)	DS	-	-	17-17-17-36	1.2	*	*	*
ADATA	AX4U2800W8G17	8GB	DS	-	-	15-15-15-36	1.2	*	*	*
Apacer	T8.BAGM8.AF20B(XMP)	4GB	SS	-	-	17-17-17-36	-	*	*	*
Apacer	T8.CAGM8.AF30B(XMP)	8GB	DS	-	-	17-17-17-36	-	*	*	*
AVEXIR	AVD4U28001504G-4CIR(XMP)	4GB	SS	-	-	15-15-15-35	1.35	*	*	*
AVEXIR	AVD4U28001608G-4CIR(XMP)	32GB (4GB*8)	DS	-	-	16-16-16-36	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMD16GX4M4A2800C16 (Ver4.23) (XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	16-18-18-36	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMD16GX4M4A2800C16 (Ver5.29)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	16-18-18-36	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMD32GX4M4A2800C16 (Ver5.29) (XMP)	32GB (8GB*4)	DS	-	-	18-18-18-36	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMK16GX4M4A2800C16 (Ver4.23) (XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	16-16-18-36	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMK16GX4M4A2800C16(Ver5.29)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	16-18-18-36	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMK32GX4M4A2800C16(Ver5.29) (XMP)	32GB (8GB*4)	DS	-	-	16-18-18-36	1.2	*	*	*
G.SKILL	F4-2800C15Q2-64GRK(XMP)	64GB (8GB*8)	DS	-	-	15-16-16-35	1.25	*	*	*
G.SKILL	F4-2800C16Q-16GRR(XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	16-16-16-36	1.2	*	*	*
G.SKILL	F4-2800C16Q-32GRR(XMP)	32GB (8GB*4)	DS	-	-	16-16-16-36	1.2	*	*	*
Kingston	HX428C14PBK4/16(XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	14-15-15-40	1.35	*	*	*
Panram	PUD42800C164G4NJW(XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	16-18-18-36	1.25	*	*	*

DDR4 2666 MHz (超頻) (表格續下頁)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
AVEXIR	AVD4U26661504G-4CIR (XMP)	4GB	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	*	*	*
AVEXIR	AVD4U26661608G-4CIR (XMP)	32GB (4GB*8)	DS	-	-	16-16-16-36	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMD128GX4M8A2666C15 (Ver4.31) (XMP)	128GB (16x 8GB)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMD16GX4M4A2666C15 (Ver4.23) (XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	15-17-17-35	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMD16GX4M4A2666C16 (Ver4.23) (XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	16-18-18-35	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMD16GX4M4A2666C16 (Ver5.29) (XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	16-18-18-35	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMD32GX4M4A2666C15 (Ver4.23) (XMP)	32GB (8GB*4)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMD32GX4M4A2666C15 (Ver5.29)	32GB (8GB*4)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMD32GX4M4A2666C16 (Ver4.23) (XMP)	32GB (8GB*4)	DS	-	-	16-18-18-35	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMK16GX4M4A2666C15 (Ver4.23) (XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	15-17-17-35	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMK16GX4M4A2666C15(Ver5.29)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	15-17-17-35	1.2	*	*	*
G.SKILL	F4-2666C16Q2-64GRB(XMP)	64GB (8GB*8)	DS	-	-	16-16-16-36	1.2	*	*	*

DDR4 2666 MHz (超頻)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
CORSAIR	CMK16GX4M4A2666C16 (Ver4.23)(XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	16-18-18-35	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMK16GX4M4A2666C16 (Ver5.29)(XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	16-18-18-35	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMK32GX4M4A2666C15 (Ver4.23)(XMP)	32GB (8GB*4)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMK32GX4M4A2666C15 (Ver5.29)(XMP)	32GB (8GB*4)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMK32GX4M4A2666C16 (Ver5.29)(XMP)	32GB (8GB*4)	DS	-	-	16-16-18-35	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMK32GX4M4A2666C16R (Ver4.23)(XMP)	32GB (8GB*4)	DS	-	-	16-18-18-35	1.2	*	*	*
G.SKILL	F4-2666C15Q-16GRR (XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	*	*	*
G.SKILL	F4-2666C15Q-32GRR (XMP)	32GB (8GB*4)	DS	-	-	15-15-15-35	1.2	*	*	*
KLEVV	IMA41GU6MFR8N-CF0 (XMP)	8GB	DS	ISDT	J5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.2	*	*	*
KLEVV	IMA451U6MFR8N-CF0 (XMP)	4GB	SS	ISDT	J5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.2	*	*	*
Team	TCD44G2666C15ABK (XMP)	4GB	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.2	*	*	*
Team	TCD48G2666C15ABK (XMP)	32GB (8GB*4)	DS	Team	TCD48G2666C15ABK	15-15-15-35	1.2	*	*	*

DDR4 2400MHz (超頻) (表格續下頁)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
AVEXIR	AVD4U24001604G-4CIR (XMP)	4GB	SS	-	-	16-16-16-36	1.2	*	*	*
AVEXIR	AVD4U24001608G-4M	32GB (4GB*8)	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	16-16-16-39	1.2	*	*	*
AVEXIR	AVD4U24001608G-4M (XMP)	32GB (4GB*8)	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	16-16-16-36	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMD16GX4M4A2400C14 (Ver4.23)(XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	14-16-16-31	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMD32GX4M4A2400C14 (Ver4.23)(XMP)	32GB (8GB*4)	DS	-	-	14-16-16-31	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMK16GX4M4A2400C14 (Ver4.23)(XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	14-16-16-31	1.2	*	*	*
CORSAIR	CMK32GX4M4A2400C14 (Ver4.23)(XMP)	32GB (8GB*4)	DS	-	-	14-16-16-31	1.2	*	*	*
Crucial	BLS4G4D240FSA.8FAD	4GB	SS	-	-	16-16-16-40	1.2	*	*	*
crucial	BLS4G4D240FSA.8FAR (XMP)	4GB	SS	-	-	17-16-16-39	1.2	*	*	*
Crucial	BLS8G4D240FSA.16FAD	8GB	DS	-	-	16-16-16-40	1.2	*	*	*
crucial	BLS8G4D240FSA.16FAR (XMP)	8GB	DS	-	-	17-16-16-39	1.2	*	*	*
G.SKILL	F4-2400C15Q-16GRR	16GB (4GB*4)	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	*	*	*
G.SKILL	F4-2400C15Q2-128GRK(XMP)	128GB (16GB*8)	DS	-	-	15-15-15-35	1.2	*	*	*
G.SKILL	F4-2400C15Q-32GRR	32GB (8GB*4)	DS	-	-	15-15-15-35	1.2	*	*	*

DDR4 2400MHz (超頻)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
Kingston	HX424C12PB2K4/16	16GB (4GB*4)	SS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Panram	PUD42400C154G4NUW	16GB (4GB*4)	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•	•
Panram	PUD42400C158G4NUW	32GB (8GB*4)	DS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•	•
Team	TED44GM2400C16BK	4GB	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-39	1.2	•	•	•
Team	TED48GM2400C16BK	8GB	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-39	1.2	•	•	•
V-color	TD4G8C17-UH	4GB	SS	V-color	DW3J0460HM	15-15-15-36	1.2	•	•	•

DDR4 2133MHz (表格續下頁)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
ADATA	AD4U2133W4G15-B	4GB	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	-	•	•	•
ADATA	AD4U2133W8G15	8GB	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Apacer	78.B1GM3.AF00B	4GB	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Apacer	78.C1GM3.AF10B	8GB	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	1.2	•	•	•
AVEXIR	AVD4U21331504G-4M	4GB	SS	AVEXIR	512X8DDR4	15-15-15-35	1.2	•	•	•
Century Micro Inc	CD8G-D4U2133	8GB	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	-	•	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2133C13 (Ver.4.23)(XMP)	16GB (4GB*4)	SS	-	-	13-15-15-28	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4A2133C13 (Ver.4.23)(XMP)	32GB (8GB*4)	DS	-	-	13-15-15-28	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMK64GX4M8A2133C13 (Ver.4.23)(XMP)	64GB (8GB*8)	DS	-	-	13-15-15-28	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMV4GX4M1A2133C15	4GB	SS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMV8GX4M1A2133C15	8GB	DS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	•	•
G.SKILL	F4-2133C15Q-16GRR	16GB (4GB*4)	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•	•
G.SKILL	F4-2133C15Q-32GRR	32GB (8GB*4)	DS	-	-	15-15-15-35	-	•	•	•
KLEVV	IMA41GU6MFR8N-TF0	8GB	DS	ISDT	I5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.2	•	•	•
KLEVV	IMA451U6MFR8N-TF0	4GB	SS	ISDT	I5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.2	•	•	•
Panram	PUD42133C134G4NUW	16GB (4GB*4)	SS	-	-	13-13-13-35	1.2	•	•	•
Panram	PUD42133C138G4NUW	32GB (8GB*4)	DS	-	-	13-13-13-35	1.2	•	•	•
Panram	PUD42133C154G2VS	8GB (4GB*2)	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Panram	PUD42133C154GNJK	4GB	SS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Panram	PUD42133C158G2VS	16GB (8GB*2)	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Panram	PUD42133C158GNJK	8GB	DS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Samsung	M378A1G43D80-CPB	8GB	DS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-36	-	•	•	•
SanMax	SMD-4G28HP-21P	4GB	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-37	-	•	•	•
SanMax	SMD-8G28HP-21P	8GB	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-37	-	•	•	•
SK Hynix	HMA82GU6MFR8N-TF	16GB	DS	SK Hynix	H5AN8G8NMFRTFC	15-15-15-36	-	•	•	•

DDR4 2133MHz

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)		
								1	2	4
SUPER TALENT	FBU2B008GM	8GB	DS	Micron	D9RGQ	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Team	TED44GM2133C15ABK	4GB	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFR7FC	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Transcend	TS1GLH64V1H	8GB	DS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-37	-	•	•	•
Transcend	TS512MLH64V1H	4GB	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-37	-	•	•	•
UMAX	84G44G93MC-210MCALGF15	4GB	SS	Micron	D9RGQ	15-15-15-36	-	•	•	•
UMAX	84G48G93MC-210MCGNGF15	8GB	DS	Micron	D9RGQ	15-15-15-36	-	•	•	•



SS - 單面記憶體 DS - 雙面記憶體

記憶體插槽支援：

- **1** -在單通道記憶體設定中，支援安裝一組記憶體模組在任一插槽，建議您安裝在 A2 插槽。
- **2** -支援安裝二組記憶體模組在灰色或黑色插槽，作為一對雙通道設定，建議您安裝在 A2 與 B2 插槽以獲得更佳的相容性。
- **4** -支援安裝四組記憶體模組在灰色和黑色插槽，作為二對雙通道設定，建議您安裝在 A1、A2、B1 與 B2 插槽以獲得更佳的相容性。

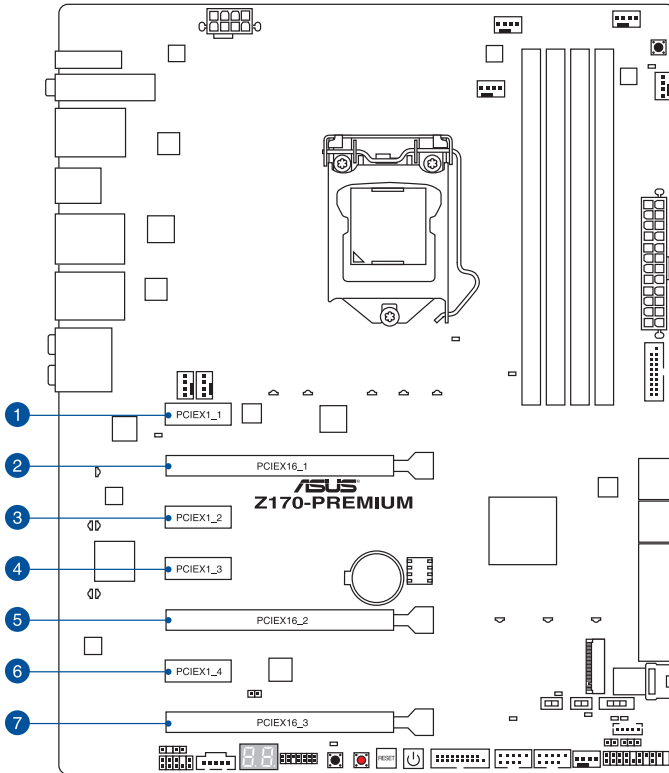


- 華碩獨家提供支援高速記憶體功能。
- 對高速記憶體的支援會受到特定處理器之物理特性的影響。載入 BIOS 程式中的 X.M.P. 或 D.O.C.P. 設定來支援高速記憶體。
- 請造訪華碩網站 (tw.asus.com) 查詢最新記憶體供應商列表 (QVL)。

1.2.5 擴充插槽



安裝或移除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。



插槽編號	插槽說明
1	PCIe 2.0 x1_1 插槽
2	PCIe 3.0/2.0 x16_1 插槽
3	PCIe 2.0 x1_2 插槽
4	PCIe 2.0 x1_3 插槽
5	PCIe 3.0/2.0 x16_2 插槽
6	PCIe 2.0 x1_4 插槽
7	PCIe 3.0/2.0 x16_3 插槽

VGA 設定	PCIe Express 3.0 運作模式	
	PCIe 3.0/2.0 x16_1	PCIe 3.0/2.0 x16_2
一張 VGA/PCIe 顯示卡	x16 (建議使用單張顯示卡)	N/A
二張 VGA/PCIe 顯示卡	x8	x8



- 當在執行 CrossFireX™ 或 SLI™ 模式時，建議提供系統充足的電力供應。
- 當您安裝多張顯示卡時，建議您將機殼風扇的排線連接至主機板上標示 CHA_FAN1-4 的插座，以獲得更良好的散熱環境。

本主機板使用的中斷要求一覽表

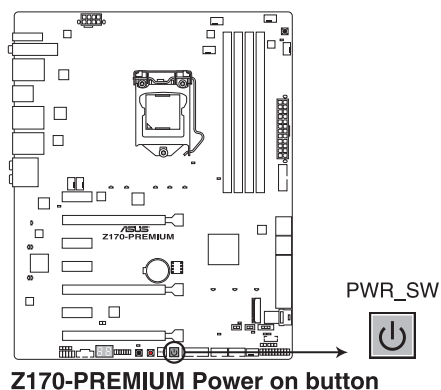
	A	B	C	D	E	F	G	H
PCIe x16_1	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIe x16_2	-	共享	-	-	-	-	-	-
PCIe x16_3	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIe x1_1	-	-	-	共享	-	-	-	-
PCIe x1_2	-	-	共享	-	-	-	-	-
PCIe x1_3	-	-	-	共享	-	-	-	-
PCIe x1_4	-	共享	-	-	-	-	-	-
SMBUS 控制器	共享	-	-	-	-	-	-	-
Wi-Fi	共享	-	-	-	-	-	-	-
Intel® SATA 控制器	-	-	-	-	-	-	-	共享
Intel® LAN1 (i219)	共享	-	-	-	-	-	-	-
Intel® LAN2 (i211AT)	共享	-	-	-	-	-	-	-
ASMedia SATA 控制器 1 (1061)	-	共享	-	-	-	-	-	-
Intel® xHCI	共享	-	-	-	-	-	-	-
HD Audio	共享	-	-	-	-	-	-	-
ASMedia 1142	共享	-	-	-	-	-	-	-
Intel® Thunderbolt 3	共享	-	-	-	-	-	-	-

1.2.6 主機板上的內建按鈕與開關

當您想要針對未安裝在機殼的裸板或是開放機殼的系統作效能調校時，主機板上內建的按鈕與開關可以方便您迅速地開關機或是重置系統。這是想要不斷變更設定以提升系統效能的超頻者和玩家最理想的設定方式。

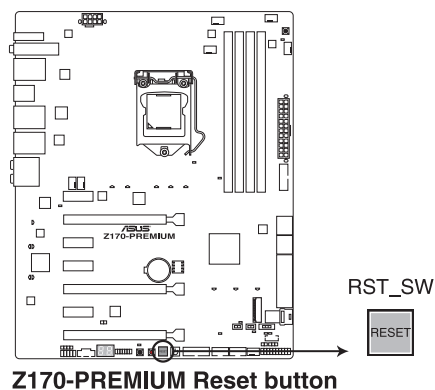
1. 啟動按鈕

本主機板擁有啟動按鈕，讓您可以喚醒系統或開機，並以燈號顯示系統為開啟、睡眠模式或在軟關機的狀態，這個燈號用來提醒您在本主機板移除或插入任何元件之前要先關機。下圖顯示按鈕在主機板上的位置。



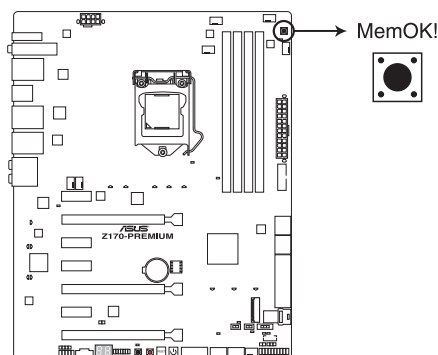
2. 重置按鈕

按下重置按鈕以重新啟動系統。



3. MemOK! 按鈕

在主機板上安裝不相容的記憶體模組可能會導致開機失敗，而且在 MemOK 按鈕旁的 DRAM_LED 指示燈也會一直亮著。按住 MemOK! 按鈕直到 DRAM_LED 指示燈開始閃爍，即開始自動將記憶體調整為相容直到成功開機。



Z170-PREMIUM MemOK! button



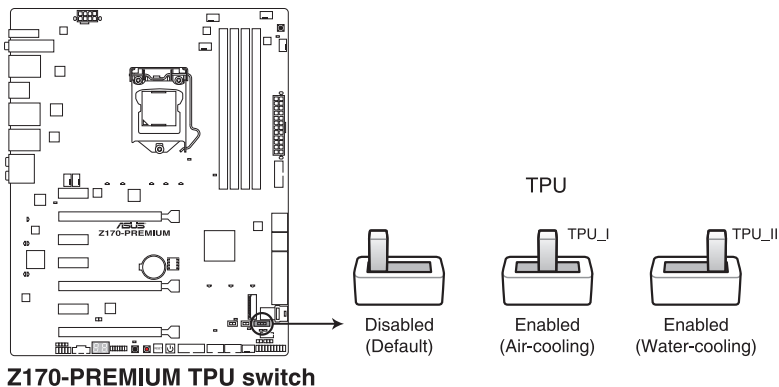
- 請參考 1.2.8 內建指示燈 來找到 DRAM_LED 更精確的位置。
- DRAM_LED 指示燈在記憶體沒有正確安裝時也會亮起，在使用 MemOK! 功能前，請先關閉系統並重新安裝記憶體。
- MemOK! 按鈕在 Windows 作業系統下無法使用。
- 在調整過程中，系統會載入與測試故障安全防護記憶體設定。系統進行一項故障安全防護設定測試約需要 30 秒的時間，若是測試失敗，系統會重新開機並測試下一個項目。DRAM_LED 指示燈閃爍的速度增加表示正在執行不同的測試過程。
- 由於記憶體調整需求，系統將於每一組設定值測試時重新開機。在經過整個調整過程後若安裝的記憶體仍然無法開機，DRAM_LED 指示燈會持續亮著，請替換為使用手冊中或華碩網站 (tw.asus.com) 的合格供應商列表中建議使用的記憶體。
- 在調整過程中，若是您將電腦關機並更換記憶體，在啟動電腦後，系統會繼續進行記憶體調整。若要停止記憶體調整，將電腦關機然後將電源線拔除大約 5-10 秒即可。
- 若系統因 BIOS 超頻而無法開機，按一下 MemOK! 開關來啟動電腦並載入預設的 BIOS 設定。在開機自我測試過程中會出現一個訊息提醒您 BIOS 已經恢復至預設值。
- 在使用 MemOK! 功能後，建議您到華碩網站 (tw.asus.com) 下載最新版本的 BIOS 程式。

4. TPU 開關

TPU 開關擁有二段式調整，讓您可以自動調整 CPU 的氣冷式與水冷式系統裝置，以獲得最佳化系統效能。



- 請於關機狀態時將本開關設定為 **Enabled**。
- 當 TPU 開關設定為 TPU_II (Water-cooling) 前，請將 CPU 散熱片安裝至適當位置。



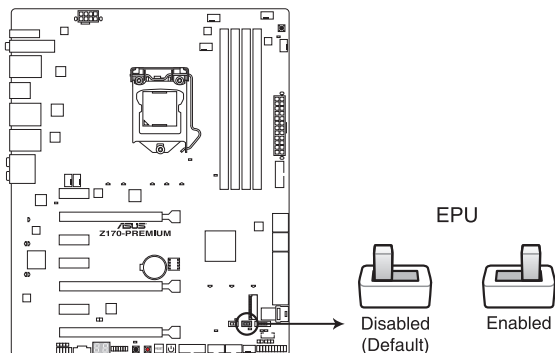
- 當本項目設定為 **Enabled**，靠近本開關的 TPU LED (TPU_LED) 指示燈就會亮起，請參考 1.2.8 內建指示燈 一節來查看 TPU LED 指示燈的正確位置。
- 若是在作業系統環境下將開關變更設定為 **Enabled**，TPU 功能會在下次開機時被啟動。
- 您可以使用 AI Suite 3 應用程式中的五向最佳化與 TPU 功能來調整 BIOS 設定程式，或同時啟動 TPU 開關，系統會沿用最近一次變更的設定。

5. EPU 開關

將本開關切換為 **Enable** 會自動偵測目前系統的負載，並智慧的監控電源的消耗量。



請於關機狀態時將本開關設定為 **Enabled**。



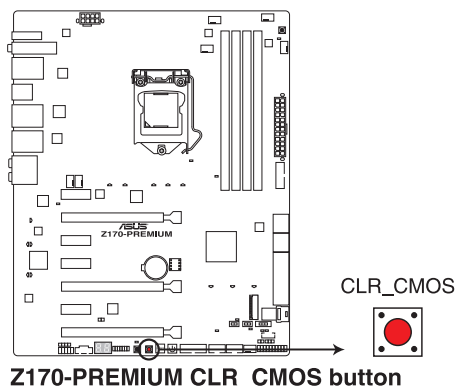
Z170-PREMIUM EPU switch



- 當本項目設定為 **Enabled**，靠近本開關的 **EPU LED (OLED2)** 指示燈就會亮起，請參考 1.2.8 **內建指示燈** 一節來查看 **EPU LED** 指示燈的正確位置。
- 若是在作業系統環境下將開關變更設定為 **Enabled**，EPU 功能會在下次開機時被啟動。
- 您可以在軟體應用程式或 BIOS 中變更 **EPU** 設定，並同時啟動主機板端 **EPU** 功能，系統會沿用最近一次變更的設定。

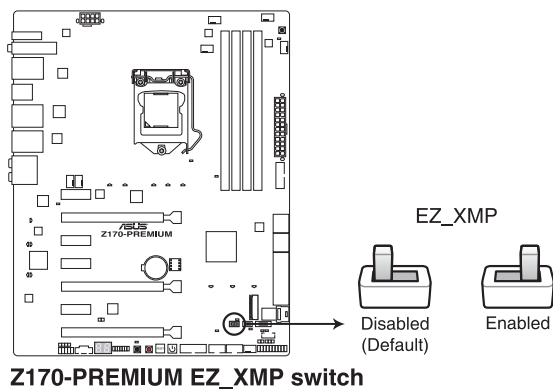
6. CMOS 配置資料清除按鈕 (CLR_CMOS)

只有在系統因超頻而當機時按下本按鈕來清除 BIOS 設定資訊。



7. EZ XMP 開關

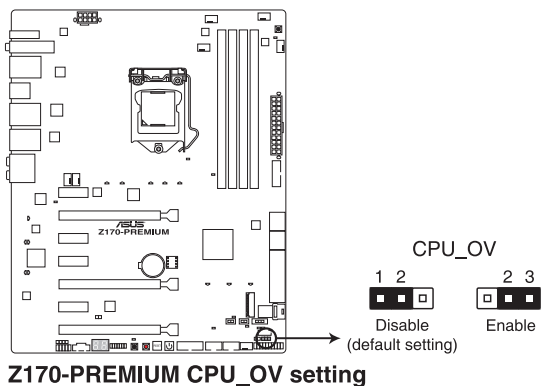
啟動本開關可用來將安裝的記憶體模組超頻，讓您可以增強記憶體的速度與效能。



1.2.7 跳線選擇區

1. CPU 超壓設定 (3-pin CPU_OV)

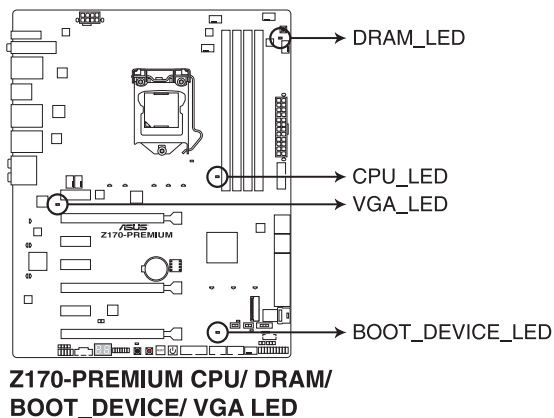
這個跳線帽可讓您依照安裝的處理器類型，設定較高的處理器電壓以獲得更有彈性的超頻系統。若要獲得更多的處理器電壓，將跳線帽針腳設為 2-3，若要回復預設的處理器電壓設定，將跳線帽針腳移回 1-2 的位置。



1.2.8 內建 LED 指示燈

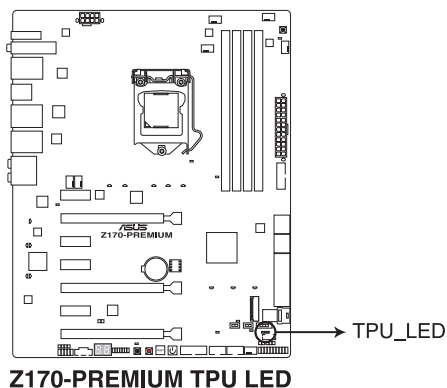
1. POST 狀態指示燈

POST 狀態指示燈用來在主機板開機過程中依序檢查重要元件，包括處理器、記憶體、VGA 顯示卡與硬碟，若是出現錯誤，在出現問題裝置旁的指示燈會持續亮著，直到問題解決才會熄滅。



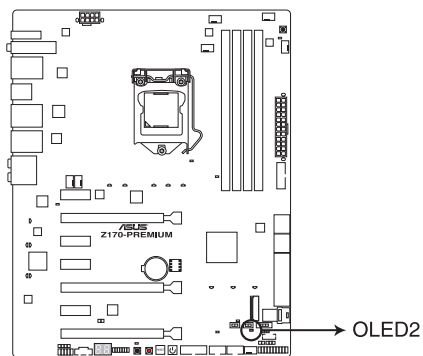
2. TPU 指示燈 (TPU_LED)

當 TPU 開關設定為 Enabled 時，TPU 指示燈就會亮起。



3. EPU 指示燈 (OLED2)

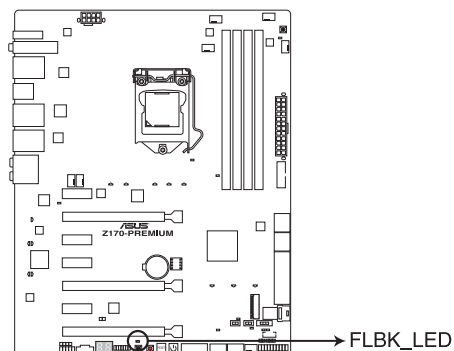
當 EPU 開關設定為 **Enabled** 時，EPU 指示燈就會亮起。



Z170-PRIME EPU LED

4. USB BIOS Flashback 指示燈 (FLBK_LED)

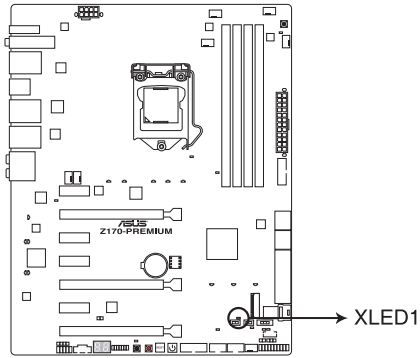
當您壓下 BIOS Flashback 按鈕進行 BIOS 更新時，BIOS Flashback 指示燈會開始閃爍。



Z170-PRIME FLBK_LED

5. EZ XMP LED (XLED1)

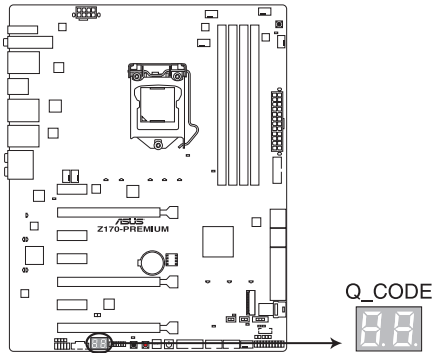
當 EZ XMP 開關設定為 **Enabled** 時，指示燈就會亮起。



Z170-PRIME XLED1

6. Q-Code 指示燈

Q-Code 指示燈設計為 2 位元顯示，用來得知系統狀態。請參考下一頁 Q-Code 列表來獲得更詳細的資訊。



Z170-PRIME Q-Code LED

Q-Code 列表

Code	說明
00	Not used
01	Power on. Reset type detection (soft/hard).
02	AP initialization before microcode loading
03	System Agent initialization before microcode loading
04	PCH initialization before microcode loading
06	Microcode loading
07	AP initialization after microcode loading
08	System Agent initialization after microcode loading
09	PCH initialization after microcode loading
0B	Cache initialization
0C - 0D	Reserved for future AMI SEC error codes
0E	Microcode not found
0F	Microcode not loaded
10	PEI Core is started
11 - 14	Pre-memory CPU initialization is started
15 - 18	Pre-memory System Agent initialization is started
19 - 1C	Pre-memory PCH initialization is started
2B - 2F	Memory initialization
30	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
31	Memory Installed
32 - 36	CPU post-memory initialization
37 - 3A	Post-Memory System Agent initialization is started
3B - 3E	Post-Memory PCH initialization is started
4F	DXE IPL is started
50 - 53	Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed
54	Unspecified memory initialization error
55	Memory not installed
56	Invalid CPU type or Speed
57	CPU mismatch
58	CPU self test failed or possible CPU cache error
59	CPU micro-code is not found or micro-code update is failed
5A	Internal CPU error
5B	Reset PPI is not available
5C - 5F	Reserved for future AMI error codes
E0	S3 Resume is started (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
E1	S3 Boot Script execution
E2	Video repost
E3	OS S3 wake vector call
E4 - E7	Reserved for future AMI progress codes
E8	S3 Resume Failed

Q-Code 列表 (續上頁表格)

Code	說明
E9	S3 Resume PPI not Found
EA	S3 Resume Boot Script Error
EB	S3 OS Wake Error
EC - EF	Reserved for future AMLI error codes
F0	Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)
F1	Recovery condition triggered by user (Forced recovery)
F2	Recovery process started
F3	Recovery firmware image is found
F4	Recovery firmware image is loaded
F5 - F7	Reserved for future AMLI progress codes
F8	Recovery PPI is not available
F9	Recovery capsule is not found
FA	Invalid recovery capsule
FB - FF	Reserved for future AMLI error codes
60	DXE Core is started
61	NVRAM initialization
62	Installation of the PCH Runtime Services
63 - 67	CPU DXE initialization is started
68	PCI host bridge initialization
69	System Agent DXE initialization is started
6A	System Agent DXE SMM initialization is started
6B - 6F	System Agent DXE initialization (System Agent module specific)
70	PCH DXE initialization is started
71	PCH DXE SMM initialization is started
72	PCH devices initialization
73 - 77	PCH DXE Initialization (PCH module specific)
78	ACPI module initialization
79	CSM initialization
7A - 7F	Reserved for future AMLI DXE codes
90	Boot Device Selection (BDS) phase is started
91	Driver connecting is started
92	PCI Bus initialization is started
93	PCI Bus Hot Plug Controller Initialization
94	PCI Bus Enumeration
95	PCI Bus Request Resources
96	PCI Bus Assign Resources
97	Console Output devices connect
98	Console input devices connect
99	Super IO Initialization
9A	USB initialization is started
9B	USB Reset

Q-Code 列表 (續上頁表格)

Code	說明
9C	USB Detect
9D	USB Enable
9E - 9F	Reserved for future AMI codes
A0	IDE initialization is started
A1	IDE Reset
A2	IDE Detect
A3	IDE Enable
A4	SCSI initialization is started
A5	SCSI Reset
A6	SCSI Detect
A7	SCSI Enable
A8	Setup Verifying Password
A9	Start of Setup
AA	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AB	Setup Input Wait
AC	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AD	Ready To Boot event
AE	Legacy Boot event
AF	Exit Boot Services event
B0	Runtime Set Virtual Address MAP Begin
B1	Runtime Set Virtual Address MAP End
B2	Legacy Option ROM Initialization
B3	System Reset
B4	USB hot plug
B5	PCI bus hot plug
B6	Clean-up of NVRAM
B7	Configuration Reset (reset of NVRAM settings)
B8 - BF	Reserved for future AMI codes
D0	CPU initialization error
D1	System Agent initialization error
D2	PCH initialization error
D3	Some of the Architectural Protocols are not available
D4	PCI resource allocation error. Out of Resources
D5	No Space for Legacy Option ROM
D6	No Console Output Devices are found
D7	No Console Input Devices are found
D8	Invalid password
D9	Error loading Boot Option (LoadImage returned error)
DA	Boot Option is failed (StartImage returned error)
DB	Flash update is failed
DC	Reset protocol is not available

ACPI/ASL 檢查表 (作業系統)

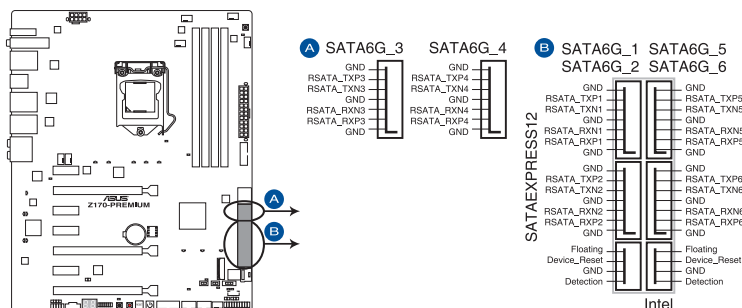
Code	說明
03	System is entering S3 sleep state
04	System is entering S4 sleep state
05	System is entering S5 sleep state
30	System is waking up from the S3 sleep state
40	System is waking up from the S4 sleep state
AC	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in PIC mode.
AA	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode.

1.2.9 內部連接埠

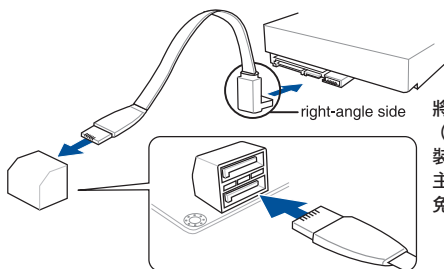
1. Intel® Serial ATA 6.0 Gb/s 裝置連接插槽 (7-pin SATA6G_12, SATA6G_34, SATA6G_56/SATAEXPRESS)

這些插槽可支援使用 Serial ATA 6.0 Gb/s 排線來連接 Serial ATA 6.0 Gb/s 硬碟。

若您安裝了 Serial ATA 硬碟，您可以透過 Intel® Rapid Storage 技術，與內建的 Intel® Z170 晶片組來建立 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 磁碟陣列。



Z170-PREMIUM Intel® SATA 6 Gb/s connectors



將 SATA 訊號線上的直角接頭端 (right angle side) 連接在 SATA 裝置上，或是將直角接頭端安裝至主機板內建的 SATA 連接埠，以避免造成與較大顯示卡的衝突。



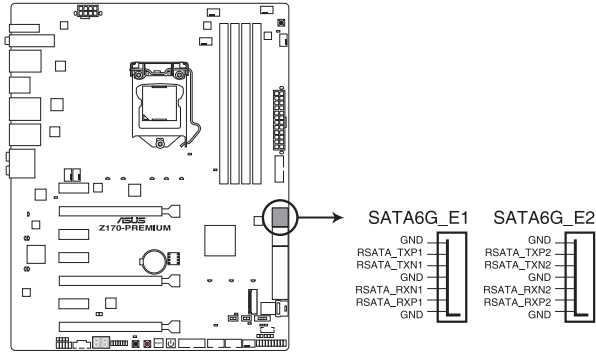
- 這些插槽的預設值為 [AHCI]，若您想要使用這些插槽來建構 Serial ATA RAID 功能，請將 BIOS 程式中的 SATA Mode 項目設定為 [RAID]。請參考 3.6.5 PCH 儲存裝置設定 (PCH Storage Configuration) 一節的詳細說明。
- 在建立 RAID 磁碟陣列之前，請先參考 5.1 RAID 設定 或驅動程式與應用程式光碟中使用手冊的說明。



- M.2 Socket 3 與 SATAEXPRESS_1 插槽共享 PCIe x2 頻寬。當您使用這二個插槽時，系統會自動偵測連接在這些插槽上的裝置，並設定 M.2 插槽的優先權高於 SATAEXPRESS 介面。請參考 3.6.8 PCH 儲存裝置設定 (PCH Storage Configuration) 一節的詳細說明。
- SATA Express 插槽可以支援一個 SATA Express 裝置，或二個 SATA 裝置。

2. ASMedia® Serial ATA 6.0 Gb/s 插槽 (7-pin SATA6G_E12)

這些插槽可支援使用 Serial ATA 6.0 Gb/s 排線來連接 Serial ATA 6.0 Gb/s 硬碟機。



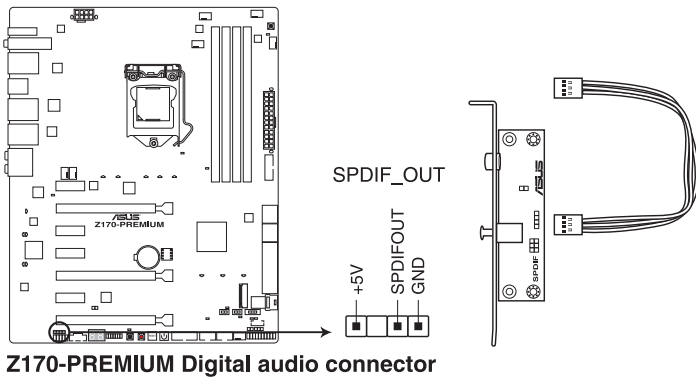
Z170-PRIME ASMedia® SATA 6 Gb/s connectors



- ASMedia 儲存控制器僅支援 AHCI 模式。
- 這些 SATA 插槽只能連接資料硬碟。

3. 數位音效連接排針 (4-1 pin SPDIF_OUT)

這組排針是用來連接 S/PDIF 數位音效模組，您可以利用這組排針以 S/PDIF 音效訊號線連接到音效裝置的數位音訊輸出端，使用數位音訊輸出來代替傳統的類比音訊輸出。



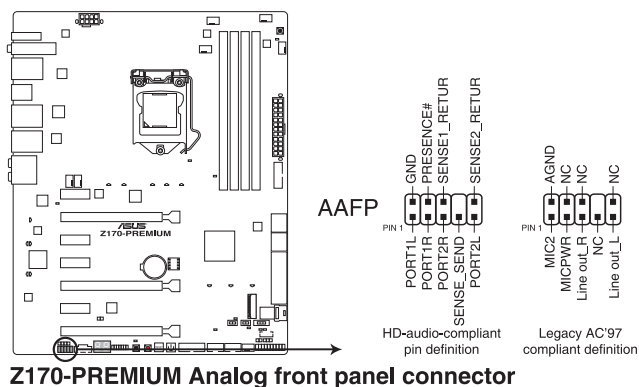
Z170-PRIME Digital audio connector



S/PDIF 模組為選購配備，請另行購買。

4. 前面板音效連接排針 (10-1 pin AAFP)

這組音效外接排針供您連接到前面板的音效排線，除了讓您可以輕鬆地通過主機前面板來控制音效輸入/輸出等功能，並且支援 AC' 97 或 HD Audio 音效標準。將前面板音效輸出/輸入模組的連接排線之一端連接到這個插槽上。



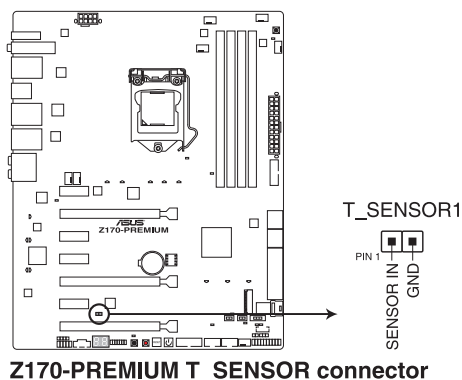
Z170-PREMIUM Analog front panel connector



- 建議您將支援高傳真 (high definition) 音效的前面板音效模組連接到這組排針，如此才能獲得高傳真音效的功能。
- 若要將高傳真音效前面板模組安裝至本接針或是要將 AC 97 音效前面板模組安裝至本接針，請將 BIOS 程式中 Front Panel Type 項目設定為 [HD Audio] 或 [AC97]。

5. T_Sensor 插槽 (2-pin T_SENSOR1)

這個插槽用來連接散熱裝置排線，監控主機板上重要元件與連接裝置的溫度。



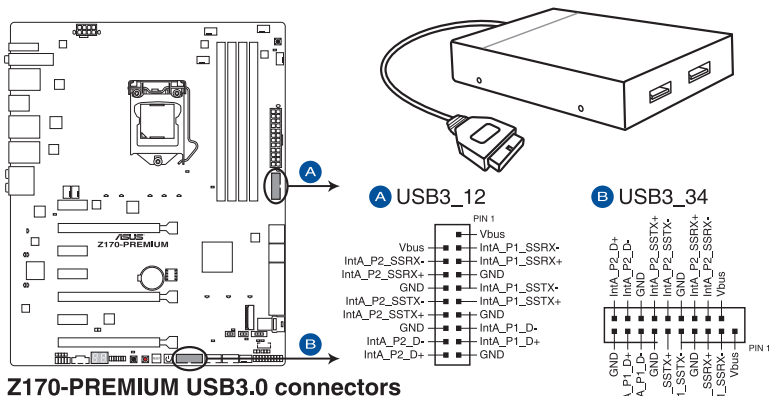
Z170-PREMIUM T_SENSOR1 connector



散熱裝置排線為選購配備，請另行購買。

6. USB 3.0 連接插槽 (20-pin USB_{3_12}, USB_{3_34})

這個插槽用來連接 USB 3.0 模組，可在前面板或後側連接埠擴充 USB 3.0 模組。當您安裝 USB 3.0 模組，您可以享受 USB 3.0 的益處，包括有更快的資料傳輸率最高達 5Gbps、對可充電的 USB 裝置更快的充電速度、最佳化能源效率，以及與 USB 2.0 向下相容。



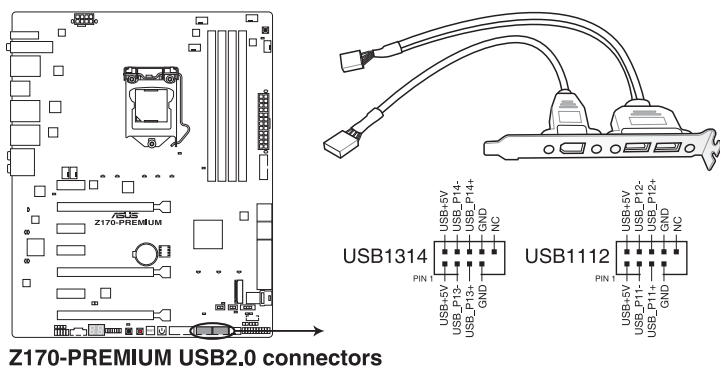
USB 3.0 模組為選購配備，請另行購買。



- 這個插槽是以 xHCI 規格為基礎，建議您在 Windows 7 作業系統中安裝相關的驅動程式來充分使用 USB 3.0 插槽。
- 這些 USB 3.0 連接埠在您使用 USB 3.1 Boost 功能時，支援 Windows® 8.1 作業系統中原生的 UASP 傳輸標準與 Turbo 模式。

7. USB 2.0 連接插槽 (10-1 pin USB1112, USB1314)

這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 規格，將 USB 模組排線連接至任何一個插槽，然後將模組安裝到機殼後側面板中開放的插槽。這些 USB 插槽與 USB 2.0 規格相容，並支援傳輸速率最高達 480 MBps。



Z170-PREMIUM USB2.0 connectors



請勿將 1394 排線連接到 USB 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。



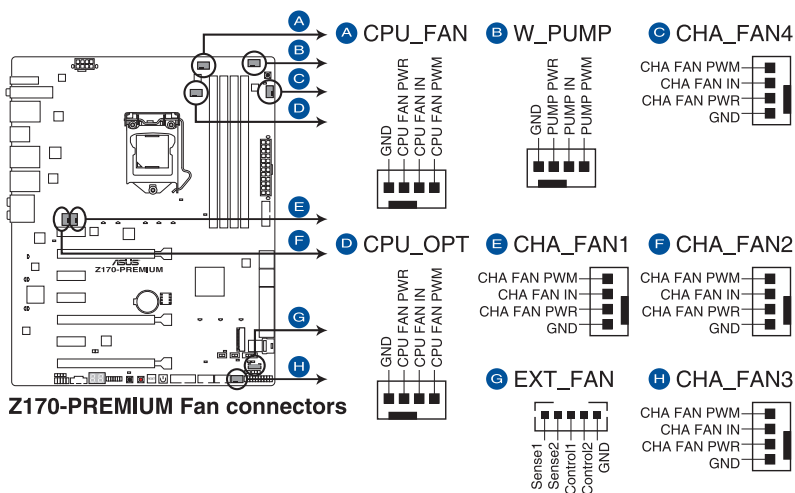
USB 2.0 模組為選購配備，請另行購買。

8. 中央處理器風扇、水泵、中央處理器選用風扇、機殼風扇電源插槽 (4-pin CPU_FAN, 4-pin W_PUMP, 4-pin CPU_OPT, 5-pin EXT_FAN, 4-pin CHA_FAN1-4)

將風扇排線連接至風扇插槽，並確認每條連接排線的黑線是接到風扇電源插槽上的接地端 (GND)。



- 千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸升高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插槽並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。
- 請確認處理器風扇排線完全插入中央處理器風扇插槽。



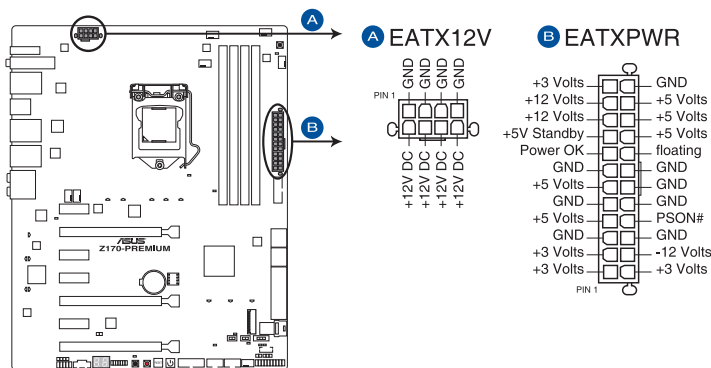
- CPU 風扇 (CPU_FAN) 插槽支援處理器風扇最大達 1 安培 (12 瓦) 的風扇電源。
- 僅有 CPU 風扇 (CPU_FAN) 與機殼風扇 (CHA_FAN) 插槽支援華碩 Fan Xpert 3 功能。
- 水泵 (W_PUMP) 主要用來支援水冷式裝置。
- 處理器風扇插槽會自動偵測安裝的處理器風扇類型，並自動切換控制模式。若要設定處理器風扇控制模式，請進入 BIOS 程式的 **Advanced Mode > Monitor > CPU Q-Fan Control** 選項。
- 機殼風扇插槽支援 DC 與 PWM 模式。若要設定這些風扇為 DC 或 PWM 模式，請進入 BIOS 程式的 **Advanced Mode > Monitor > Chassis Fan 1/4 Q-Fan Control** 選項。



風扇擴充卡模組為選購配備，請另行購買。

9. 主機板電源插槽 (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)

這些電源插槽用來連接一個 ATX +12V 電源。電源所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。



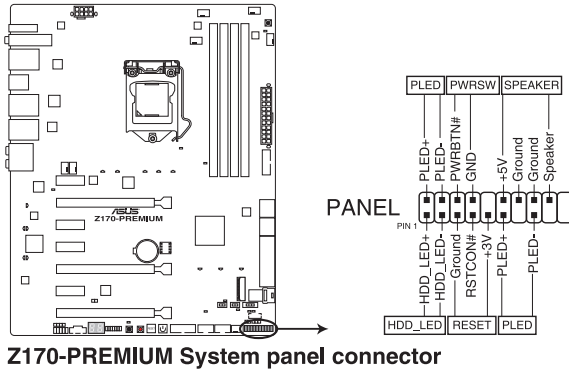
Z170-PREMIUM ATX power connectors



- 建議您使用與 2.4 規格的 24-pin ATX 12V 相容的電源 (PSU)，才能提供至少 350W 高功率的電源，以供應系統足夠的電源需求。
- 請務必連接 4-pin/8-pin EATX12V 電源插頭，否則系統可能無法順利啟動。
- 如果您想要安裝其他的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。若電源無法提供裝置足夠的用電需求，則系統將會變得不穩定或無法開啟。
- 若是您想要安裝二張或更多的高階 PCI Express x16 顯示卡，請使用 1000 瓦以上的電源以確保執行穩定。

10. 系統控制面板連接排針 (20-5 pin PANEL)

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下述將針對各項功能作逐一簡短說明。



Z170-PREMIUM System panel connector

- 系統電源指示燈連接排針 (2-pin/3-1 pin PLED)

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

- 硬碟動作指示燈號接針 (2-pin HDD_LED)

您可以連接此組 HDD_LED 接針到電腦主機面板上的硬碟動作指示燈號，如此一旦硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起。

- 機殼喇叭連接排針 (4-pin SPEAKER)

這組四腳位排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常啟動便可聽到嗶嗶聲，若啟動時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

- ATX 電源/軟關機開關連接排針 (2-pin PWRSW)

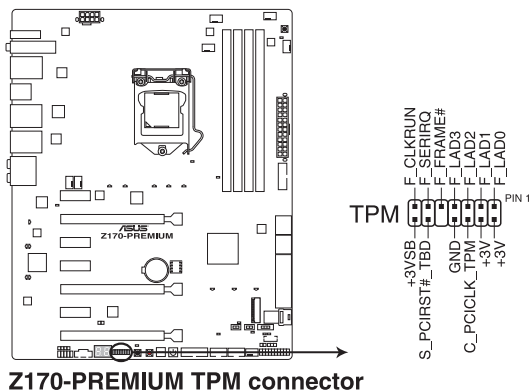
這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常執行和睡眠模式間切換，或者是在正常執行和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。

- 軟開機開關連接排針 (2-pin RESET)

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新啟動，尤其在系統當機的時候特別有用。

11. TPM 插座 (14-1 pin TPM)

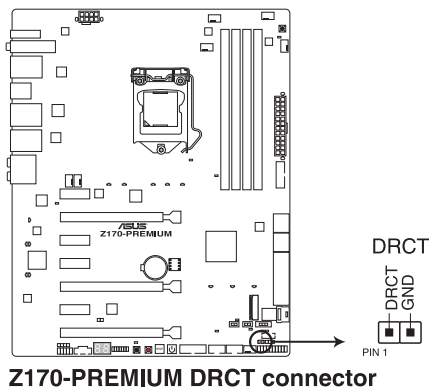
這個插座支援可信安全平台模組 (TPM) 系統，用來安全地儲存金鑰、數位認證、密碼和資料。可信安全平台模組 (TPM) 系統也用來協助加強網路安全，保護數位身分，以及確保平台的安全性。



TPM 模組為選購配備，請另行購買。

12. DirectKey 連接埠 (2-pin DRCT)

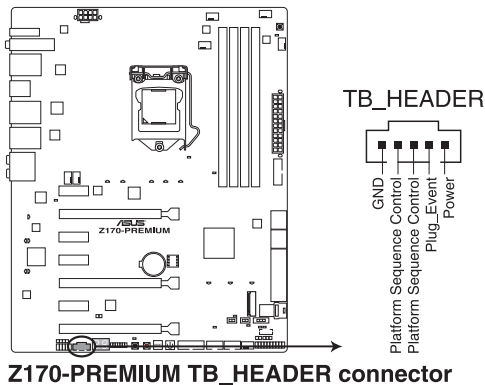
這個連接埠用來連接機殼上的按鈕來支援使用 DirectKey 功能。將機殼上支援本功能按鈕之排線，從機殼連接至主機板。



請確認您的機殼配備有支援本功能之排線，請參考機殼的使用手冊來獲得詳細的說明。

13. Thunderbolt 接頭 (5-pin TB_HEADER)

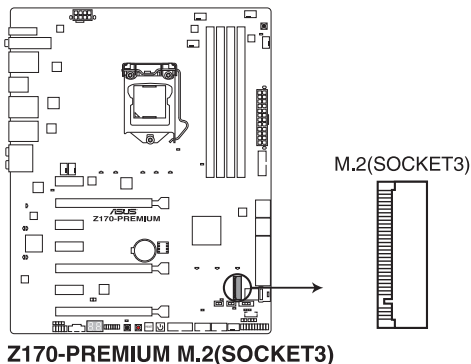
這個插槽用來連接附加的 Thunderbolt I/O 卡，以支援 Intel Thunderbolt 技術，您可以在一個串接設定中連接最高達六個支援 Thunderbolt 的裝置與一個支援 DisplayPort 的顯示裝置。



附加的 Thunderbolt I/O 卡與 Thunderbolt 排線為選購配備，請另行購買。

14. M.2 插槽 3

這個插槽用來安裝 M.2 (NGFF) SSD 模組。



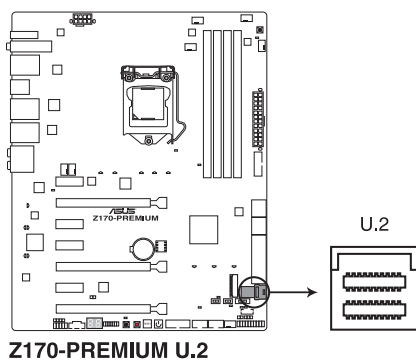
- 這個插槽支援 M Key 與 2242/2260/2280/22110 類型儲存裝置。
- M.2 插槽 3 與 SATA Express 共享頻寬。請參考 3.6.8 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration) 一節的詳細說明。
- 當 PCIe M.2 裝置使用 Intel® Desktop Responsiveness 技術時，請確認設定 Windows® UEFI 作業系統為 RAID 模式。



M.2 (NGFF) SSD 模組為選購配備，請另行購買。

15. U.2 連接埠 (U.2)

這個連接埠用來支援 PCIe 3.0 x 4 NVM Express 儲存裝置。



第二章

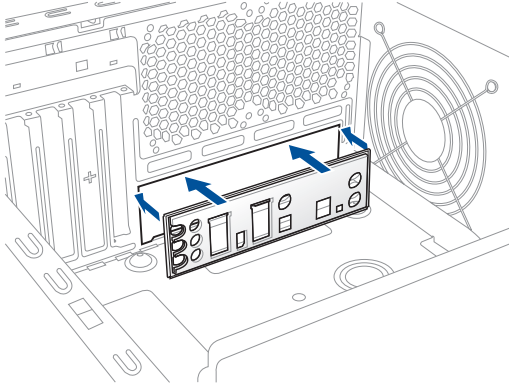
2.1 建立您的電腦系統

2.1.1 安裝主機板

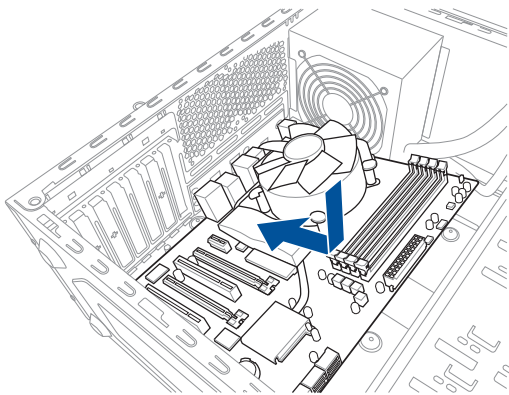


本章節的圖示僅供參考，主機板的構造可能會隨著型號而有所不同，但是安裝的步驟仍然是相同的。

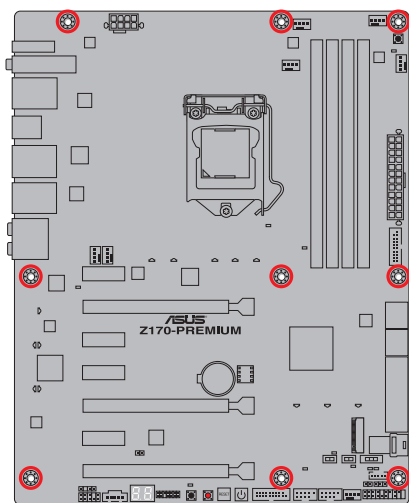
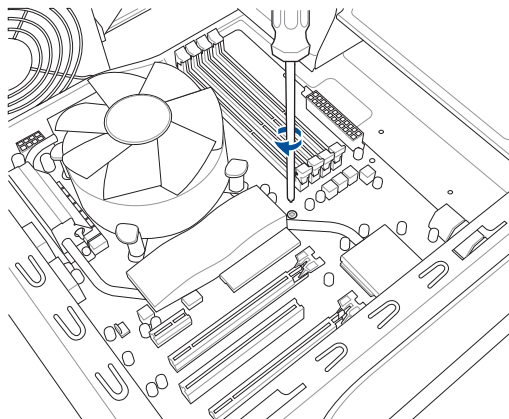
1. 安裝華碩 Q-Shield 擋板至機殼的後側 I/O 面板。



2. 將主機板放入機殼，並確認後側 I/O 連接埠對齊機殼的後側 I/O 面板。



3. 將九個螺絲放入主機板上的螺絲孔並旋轉鎖緊，以確保將主機板鎖至機殼。

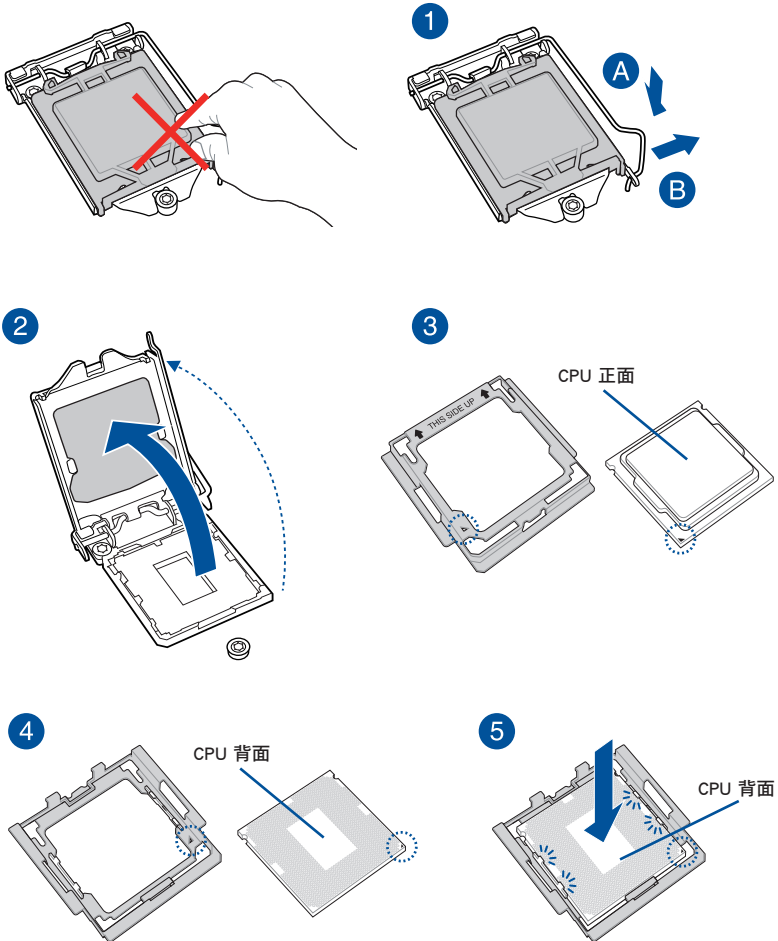


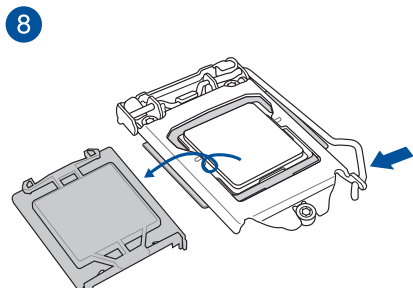
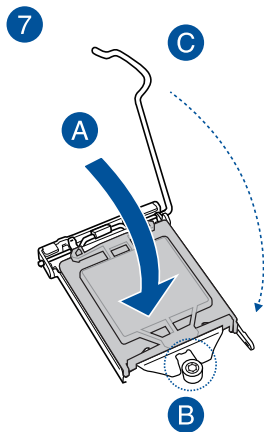
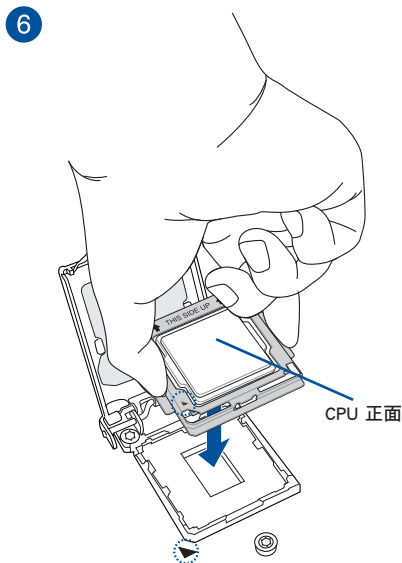
請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板產生龜裂。

2.1.2 安裝中央處理器



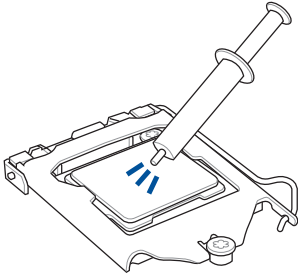
本插槽僅支援 LGA1151 處理器，請確認並安裝正確的處理器，請勿將 LGA1155 與 LGA1156 處理器安裝於 LGA1151 插槽。





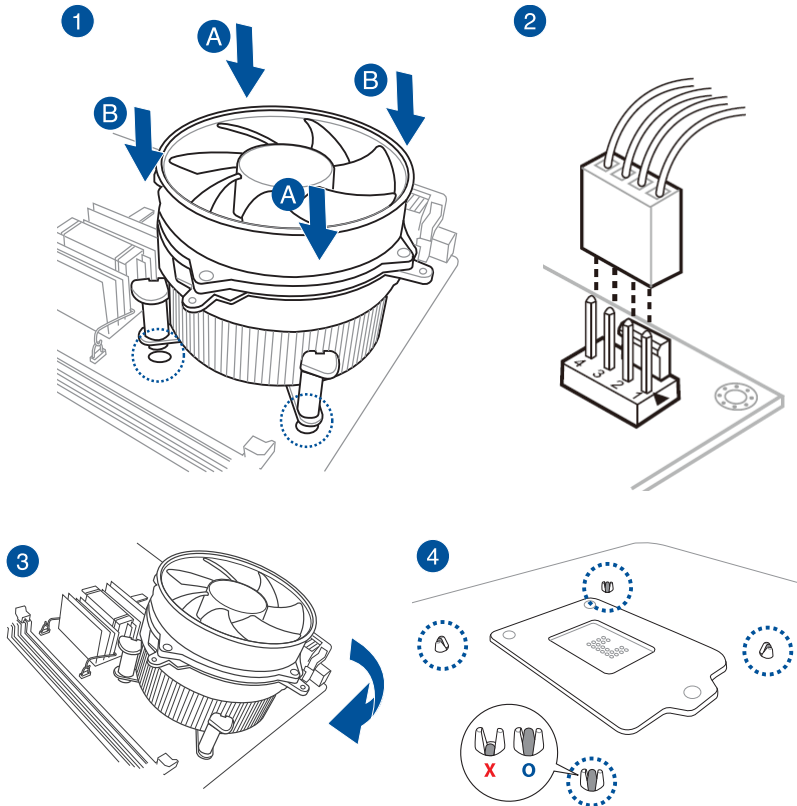
- CPU 安裝工具僅適用於華碩 LGA1151 處理器主機板。
- 安裝 CPU 至主機板的 CPU 插槽之前，請先確認 CPU 已經確實地扣在 CPU 安裝工具上。
- CPU 僅能透過 CPU 安裝工具才能安裝至主機板，請勿損壞或折彎 CPU 安裝工具。
- 安裝、拔除或拿起 CPU 時，請務必確實握住 CPU 安裝工具兩側。
- 安裝 CPU 至 CPU 安裝工具時，請置於平坦、柔軟且穩固的表面上，以避免 CPU 在安裝時因不慎滑落而造成損壞。
- 任何不正確的 CPU 安裝和移除、CPU 錯誤的擺放方向，或是其他人為因素造成的損壞，華碩將不予保固。

2.1.3 處理器散熱片與風扇安裝



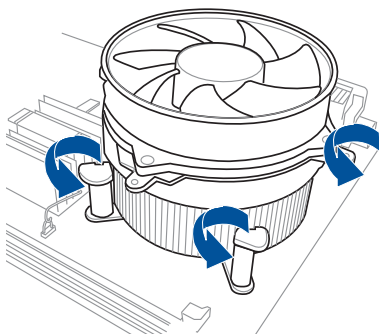
在安裝散熱片與風扇之前若有需要，請先將處理器與散熱片塗上散熱膏。

安裝散熱片與風扇

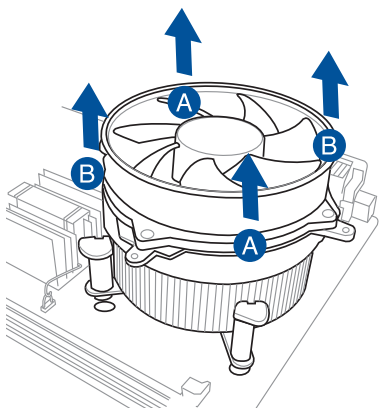


取出散熱片與風扇

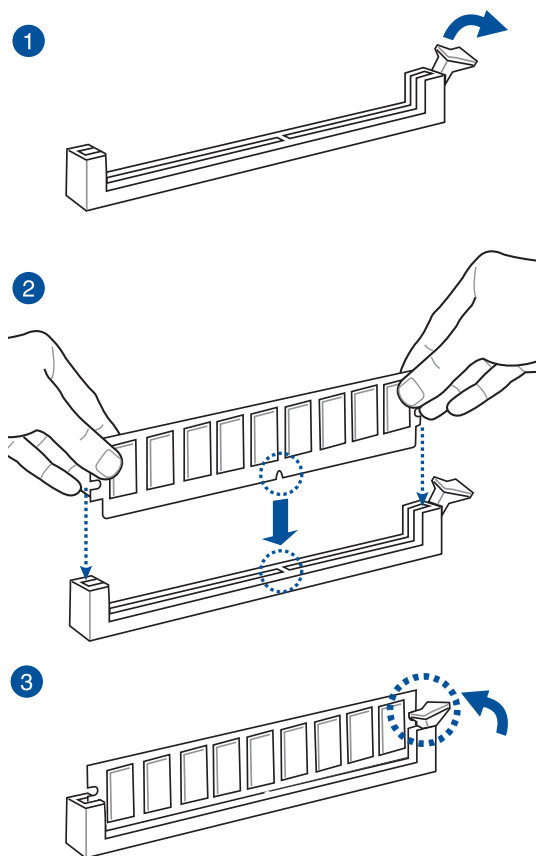
1



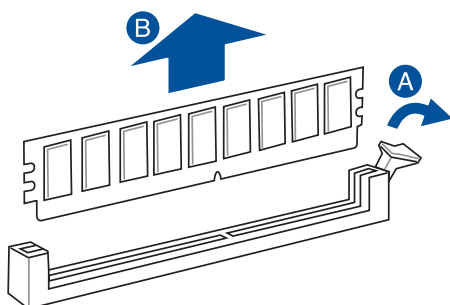
2



2.1.4 安裝記憶體模組

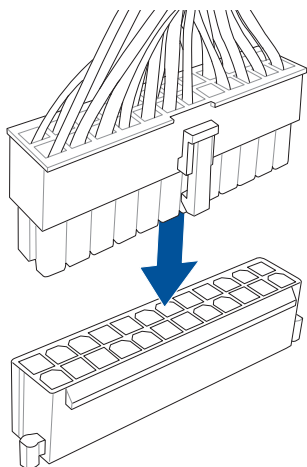


取出記憶體模組

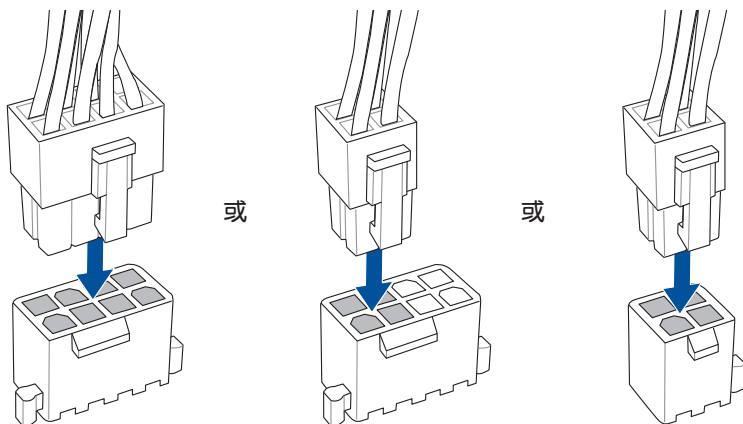


2.1.5 安裝 ATX 電源

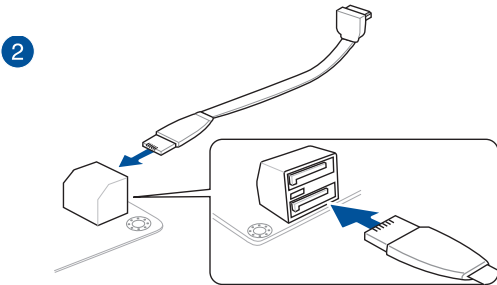
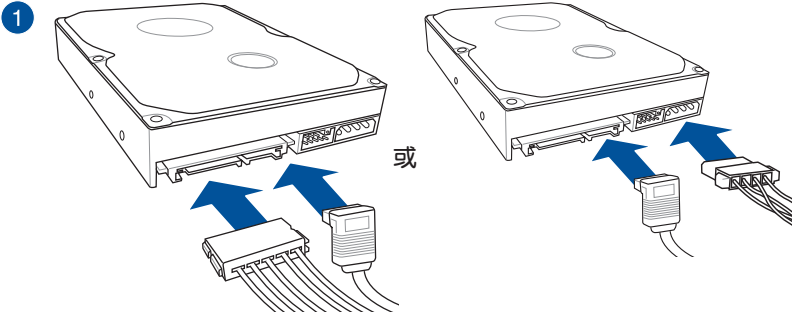
1



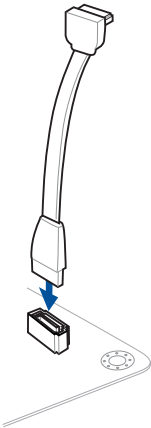
2



2.1.6 安裝 SATA 裝置

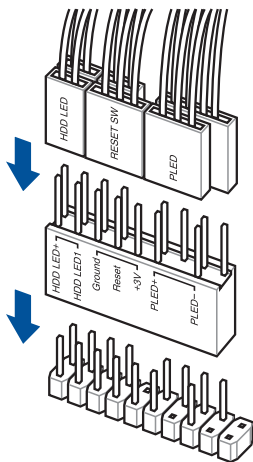


或

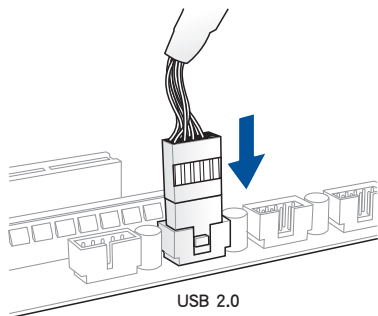


2.1.7 安裝前面板輸出/輸入連接埠

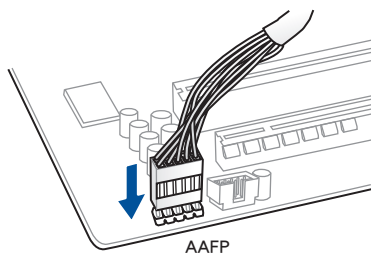
安裝 ASUS Q-Connector



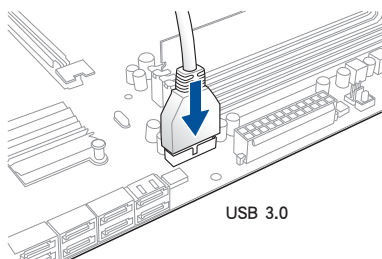
安裝 USB 2.0 連接插槽



安裝前面板音效連接插槽

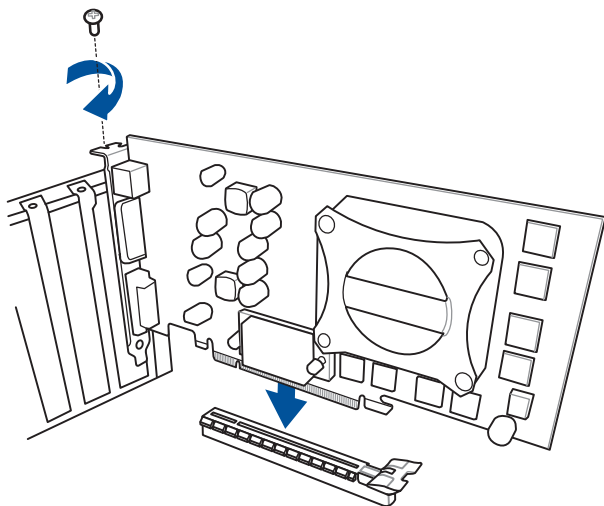


安裝 USB 3.0 連接插槽

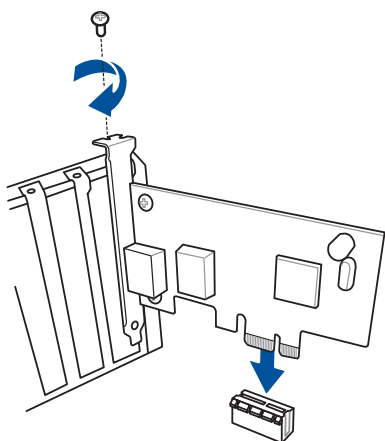


2.1.8 安裝擴充卡

安裝 PCIe x16 顯示卡



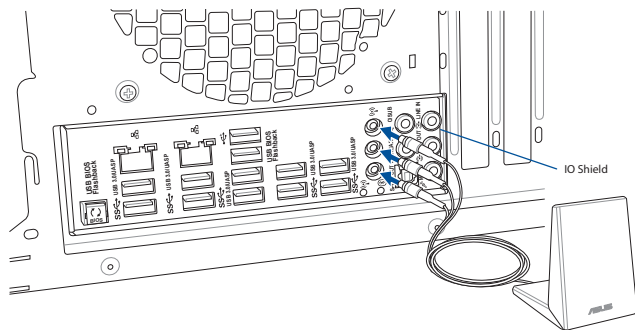
安裝 PCIe x1 顯示卡



2.1.9 安裝 Wi-Fi 天線

安裝華碩 3T3R 雙頻 Wi-Fi 天線

將包裝盒內附的華碩 3T3R 雙頻 Wi-Fi 天線連接至機殼後側面板的 Wi-Fi 連接埠。



- 請確認華碩 3T3R 雙頻 Wi-Fi 天線已經安裝至 Wi-Fi 連接埠。
- 在安裝 Wi-Fi GO! 程式之前，請先確認已經安裝 Wi-Fi 驅動程式。
- 請確認天線長度至少大於 20 公分。



上圖僅供參考，I/O 連接埠可能會依照您所購買的型號而有不同，但是 Wi-Fi 天線安裝程序適用於任一型號。

2.2 BIOS 更新應用程式

USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供最簡單更新 BIOS 的方法。使用者可以輕鬆嘗試使用新的 BIOS 版本來進行超頻，不需要進入 BIOS 或作業系統，只要插入 USB 儲存裝置然後按下 BIOS Flashback 按鈕三秒鐘，BIOS 程式就會自動在待機狀態下更新。

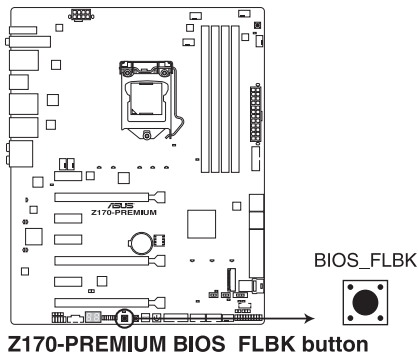
請依照以下步驟使用 USB BIOS Flashback：

1. 將包裝盒內附的驅動程式與應用程式 DVD 光碟放入光碟機，然後安裝 USB BIOS Flashback 安裝精靈。請依照螢幕指示的步驟來完成程式的安裝。
2. 將 USB 儲存裝置插入 USB Flashback 連接埠。



- 建議您使用 USB 2.0 儲存裝置來儲存最新的 BIOS，可以獲得更好的相容性與穩定性。
- 請參考 2.3.1 後側面板連接埠 來找到支援 USB BIOS Flashback 的 USB 連接埠位置。

3. 啟動 USB BIOS Flashback 安裝精靈來自動下載最新的 BIOS。
4. 將電腦關機。
5. 按下主機板上的 BIOS Flashback 按鈕約三秒鐘直到 Flashback 指示燈閃爍三次，表示 BIOS Flashback 功能已經啟動。



請參考 1.2.8 內建 LED 指示燈 一節獲得更多關於 Flashback 指示燈的說明。



若是系統在更新 BIOS 之後開機失敗，請將電源線拔除重新插入後再啟動系統。

6. 當指示燈停止閃爍時，即表示更新已經完成。



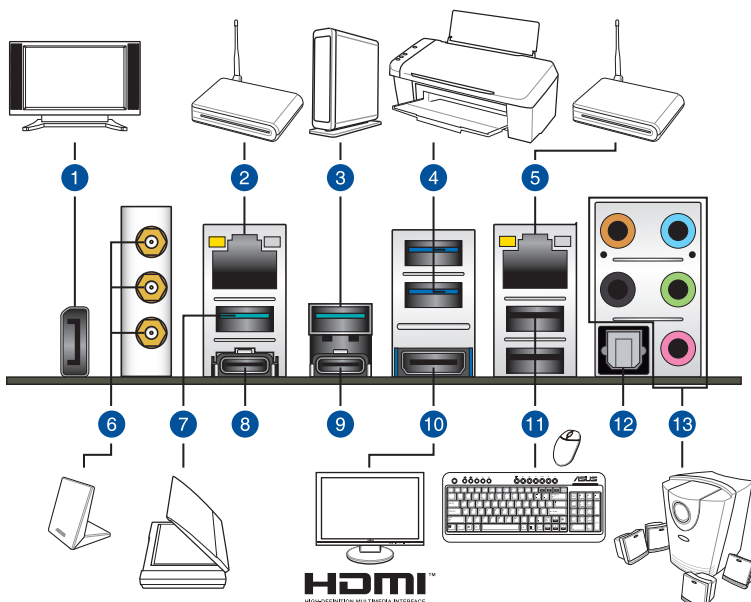
若要在 BIOS 設定中使用更多的 BIOS 更新程式，請參考第三章 3.11 更新 BIOS 程式 一節的說明。



- 在更新 BIOS 過程中，請勿將外接式儲存裝置、電源拔除，也請勿按下 CLR_CMOS 按鈕，否則更新過程將會被中斷。若是發生更新中斷的狀況，請依照上述步驟重新進行更新直至更新完成為止。
 - 若燈號閃爍超過五秒鐘，並轉變為持續亮著，表示 BIOS Flashback 動作沒有正確被執行，可能造成的原因有二，分別為：1. 外接式儲存裝置安裝不正確；2. 不正確的檔案名稱或不相容的檔案格式，若是發生這種情況，請重新啟動系統來關閉燈號。
 - 更新 BIOS 可能會有風險，若是在更新過程中發生 BIOS 程式毀損導致系統無法重新開機時，請與當地的客服中心連絡尋求協助。
-

2.3 主機板後側與音效連接埠

2.3.1 後側面板連接埠



後側面板連接埠

1. DisplayPort 連接埠	8. USB Type-C 連接埠 EC1，支援 USB 3.1 Boost
2. Intel® LAN 連接埠 2 (I211-AT)*	9. USB 3.1 連接埠 AR_C1，支援 USB 3.1 Boost
3. USB 3.1 Type-A 連接埠 AR_A2，支援 ASUS USB 3.1 Boost	10. HDMI 2.0 連接埠
4. USB 3.0 連接埠 E56，支援 USB 3.1 Boost	11. USB 2.0 連接埠 910，上方連接埠支援 USB BIOS Flashback、下方連接埠支援 Key Express
5. Intel® LAN 連接埠 1 (I219-V)*	12. 光纖 S/PDIF 輸出連接埠
6. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、藍牙 V4.0	13. 音效輸出/輸入接頭**
7. USB 3.1 Type-A 連接埠 EA2，支援 USB 3.1 Boost	

* 與 **: 請參考下頁表格中網路連接埠指示燈與音效連接埠的定義。



- USB 3.0 裝置僅可作為資料儲存裝置使用。
- 強烈建議您將 USB 3.1/3.0 裝置連接到 USB 3.1/3.0 連接埠，以得到更快的傳送速率與更好的效能。
- 多重 VGA 顯示輸出在 Windows 作業系統或在 BIOS 環境下支援達二個螢幕輸出顯示，在 DOS 環境下支援一個螢幕輸出。
- Intel 顯示架構設計支援如下最大像素時脈（像素時脈 = H Total x V Total x Frame Rate [螢幕更新頻率]）：
 - DisplayPort 連接埠/Mini DisplayPort 連接埠：675 MHz
 - HDMI 2.0 連接埠：594 MHz

* 網路指示燈之燈號說明

Activity 連線指示燈		Speed 指示燈	
狀態	說明	狀態	說明
關閉	沒有連線	關閉	連線速度 10 Mbps
橘色燈號	已連線	橘色燈號	連線速度 100 Mbps
橘色燈號 (閃爍)	資料傳輸中	綠色燈號	連線速度 1 Gbps
橘色燈號 (閃爍 然後持續亮著)	準備從 S5 模 式中喚醒系統		



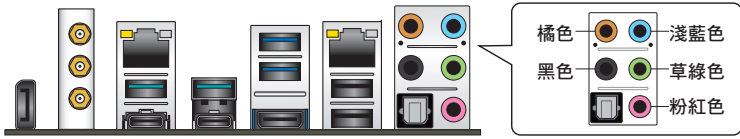
您可以在 BIOS 程式中關閉網路控制器。由於硬體的設計，LAN1 連接埠指示燈在關閉時可能會繼續閃爍。

** 二、四、六或八聲道音效設定

接頭	耳機/二聲道喇叭輸出	四聲道喇叭輸出	六聲道喇叭輸出	八聲道喇叭輸出
淺藍色	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端
草綠色	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入	麥克風輸入	麥克風輸入	麥克風輸入
橘色	-	-	中央聲道/重低音喇叭輸出	中央聲道/重低音喇叭輸出
黑色		後置喇叭輸出	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出

2.3.2 音效輸出/輸入連接圖示說明

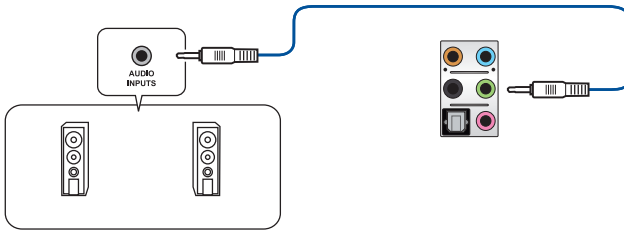
音效輸出/輸入連接埠



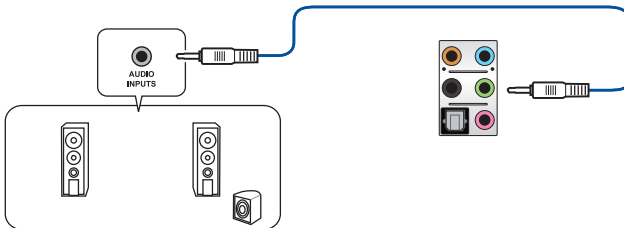
連接耳機與麥克風



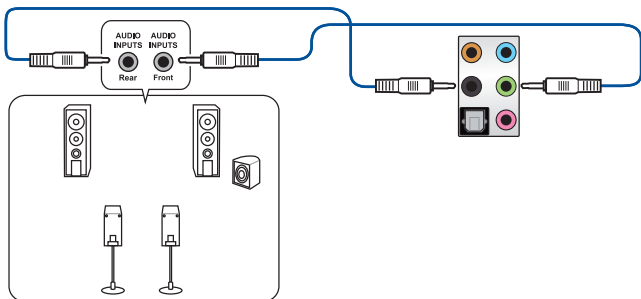
連接立體聲喇叭



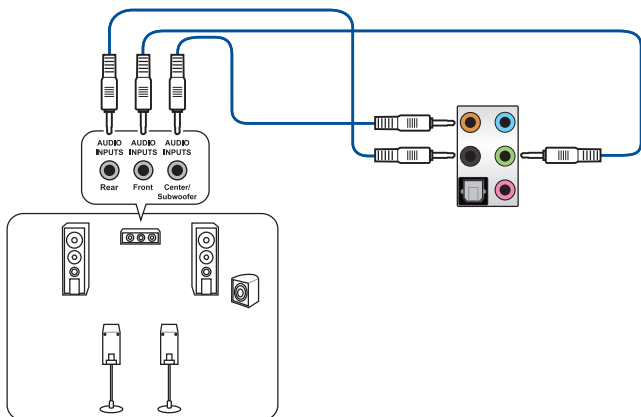
連接 2.1 聲道喇叭



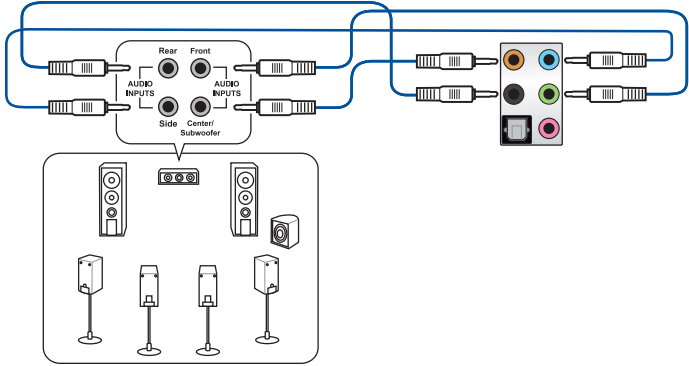
連接 4.1 聲道喇叭



連接 5.1 聲道喇叭



連接 7.1 聲道喇叭



2.4 第一次啟動電腦

1. 確認所有排線與接腳都接受，然後蓋上機殼的外蓋。
2. 確定所有的開關都已關閉
3. 將電源線接上機殼背面的電輸入插座。
4. 情況許可的話，最好將電源線路上加接突波吸收/保護器。
5. 您可以先開啟以下周邊的電源：
 - a. 顯示器
 - b. 外接式 SCSI 接頭周邊裝置（從串連的最後端開始）
 - c. 系統電源
6. 送電之後，機殼面板上應該會有電源指示燈亮起才對。如果是使用 ATX 電源的話，必須等到面板按鈕被觸碰後才會啟動電源，電源指示燈此時才會亮起。如果您的電腦符合綠色省電標準，已隨時準備可以進入省電模式的話，顯示器指示燈也會亮起。如果啟動過程一切順利的話，不久就可以在顯示器上看到畫面了，如果送電之後超過 30 秒而畫面未有動靜的話，表示電腦的設定尚有問題存在，請再進一步地檢查各項動作，如果還是不行，就需要向廠商求助了！

BIOS 嗶聲所代表的意義

嗶聲	代表意義
一短嗶聲	偵測到 VGA 顯示卡 快速啟動設定為關閉 沒有鍵盤被偵測到
一連續嗶聲後跟隨兩短嗶聲，暫停一下然後重複	沒有記憶體被偵測到
一連續嗶聲後跟隨三短嗶聲	沒有 VGA 顯示卡被偵測到
一連續嗶聲後跟隨四短嗶聲	硬體組件失效

7. 在電源開啟之後可按下 鍵以進入 BIOS 的設定模式，詳細設定方法請看本使用手冊的第三章部份。

2.5 關閉電源

當系統在開機狀態，壓著電源開關少於四秒鐘，系統會根據 BIOS 的設定，進入睡眠或軟開機模式；若是壓著電源開關多於四秒，不論 BIOS 的設定為何，系統則會直接進入軟開機模式。

3.1 認識 BIOS 程式



華碩全新的 UEFI BIOS 是可延伸韌體介面，符合最新的 UEFI 架構，這個友善的使用介面，跳脫傳統使用鍵盤輸入 BIOS 方式，提供更有彈性與更便利的滑鼠控制操作。您可以輕易地使用新的 UEFI BIOS，如同操作您的作業系統般順暢。在本使用手冊中的「BIOS」一詞除非特別說明，所指皆為「UEFI BIOS」。

BIOS (Basic Input and Output System；基本輸入輸出系統) 用來儲存系統開機時所需要的硬體設定，例如儲存裝置設定、超頻設定、進階電源管理與開機設定等，這些設定會儲存在主機板的 CMOS 中，在正常情況下，預設的 BIOS 程式設定提供大多數使用情況下可以獲得最佳的運作效能，**建議您不要變更預設的 BIOS 設定**，除了以下幾種狀況：

- 在系統啟動期間，螢幕上出現錯誤訊息，並要求您執行 BIOS 程式設定。
- 安裝新的系統元件，需要進一步的 BIOS 設定或更新。



不適當的 BIOS 設定可能會導致系統不穩定或開機失敗，**強烈建議您只有在受過訓練專業人士的協助下，才可以執行 BIOS 程式設定的變更。**



下載或更新 BIOS 檔案時，請將檔案名稱變更為 Z170PR.CAP 給本主機板使用。

3.2 BIOS 設定程式

華碩 BIOS 設定程式以簡單容易使用為訴求，選單方式的設計讓您可以輕鬆的瀏覽選項，進入次選單點選您要的設定，假如您不小心做錯誤的設定，而不知道如何補救時，本設定程式提供一個快速鍵直接回復到上一個設定，這些將在以下的章節中有更進一步的說明。

在啟動電腦時進入 BIOS 設定程式

若要在啟動電腦時進入 BIOS 設定程式，請在系統仍在自我測試 (POST, Power-On Self Test) 時，按下 鍵，就可以進入設定程式，如果您超過時間才按 鍵，則 POST 程式會自動繼續執行開機測試。

在 POST 後進入 BIOS 設定程式

請依照以下步驟在 POST 後進入 BIOS 設定程式：

- 同時按下 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 鍵。
- 按下機殼上的 <RESET> 鍵重新開機。
- 按下電源按鈕關機後再重新開機。請在使用上述兩個方法後仍無法進入 BIOS 設定程式時，再使用此方法。

在執行以上任一程序後，按下 <Delete> 鍵進入 BIOS 程式。



- 在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
- 若您想在 BIOS 設定程式中使用滑鼠操控，請先確認已將滑鼠連接至主機板。
- BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值或按下快速鍵 <F5> 來保持系統的穩定。請參閱 3.10 離開 BIOS 程式 一節中 Load Optimized Defaults 項目的詳細說明。
- 若是變更 BIOS 設定後開機失敗，請試著使用清除 CMOS，然後將主機板的設定值回復為預設值。請參考 1.2.6 主機板上的內建按鈕與開關 一節的說明。
- BIOS 設定程式不支援使用藍牙設備。

BIOS 選單畫面

本主機板的 BIOS 設定程式提供您 EZ Mode 和 Advanced Mode 兩種模式。您可以使用滑鼠點選畫面右下角的 EZ Mode/Advanced Mode，或按 <F7> 鍵進行切換。

3.2.1 EZ Mode

本主機板的 BIOS 設定程式的預設值為 EZ Mode。您可以在 EZ Mode 中檢視系統基本資料，並可以選擇顯示語言、喜好設定及開機裝置順序。若要進入 Advanced Mode，請點選畫面右下角 **Advanced Mode**，或是按下 <F7> 快速鍵。



進入 BIOS 設定程式的畫面可個人化設定，請參考 3.8 啟動選單 (Boot menu) 中關於 **Setup Mode** 項目的說明。

顯示 CPU/主機板溫度、CPU 電壓輸出、CPU/機殼/電源風扇速度與 SATA 資訊

選擇 BIOS 程式的顯示語言

顯示已選擇模式的系統屬性，點選 < 或 > 來切換 EZ System 調整模式

建立儲存裝置 RAID 與設定系統超頻

啟動或關閉 SATA RAID 模式來使用 Intel Rapid Storage 技術

儲存變更並重新啟動系統

顯示處理器風扇速度，點選按鈕來手動調整風扇

顯示 Advanced 模式選單 常見問題

載入最佳化預設值

顯示可開機裝置

選擇開機裝置順序



開機裝置的選項將依您所安裝的裝置而異。

3.2.2 Advanced Mode

Advanced Mode 提供更進階的 BIOS 設定選項。以下為 Advanced Mode 畫面之範例，各個設定選項的詳細說明請參考之後的章節。



若要進入 Advanced Mode，請點選畫面右下角 Advanced Mode，或是按下 <F7> 快速鍵。

The screenshot shows the ASUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode interface. The top navigation bar includes 'My Favorites', 'Main', 'AI Tweaker', 'Advanced', 'Monitor', 'Boot', 'Tool', and 'Exit'. The 'AI Tweaker' section is expanded, showing settings for 'AI Overclock Tuner' (set to Auto), 'ASUS MultiCore Enhancement' (set to Manual), 'CPU Core Ratio' (set to Auto), 'BCLK Frequency: DRAM Frequency Ratio' (set to Auto), 'DRAM Odd Ratio Mode' (set to Enabled), 'DRAM Frequency' (set to Auto), 'TPU' (set to Keep Current Settings), 'EPU Power Saving Mode' (set to Disabled), and 'CPU SVID Support' (set to Auto). A 'Hardware Monitor' panel on the right displays CPU and Memory status, including Frequency, Temperature, Core Voltage, and Voltage. The bottom status bar shows 'Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.', 'Last Modified', 'EzMode(F7)|', and 'Search on FAQ'. Red lines and boxes highlight specific areas, with Chinese labels: '設定視窗' (Setting window), '選項項目' (Option item), '功能表列' (Menu bar), '語言' (Language), '我的最愛' (My Favorites), 'Q-Fan control' (Q-Fan control), 'EZ Tuning 精靈' (EZ Tuning Wizard), '快速筆記' (Quick Note), '捲軸' (Scrollbar), '快速鍵' (Hot Key), '功能項目' (Function item), '項目說明' (Item description), '上次修改的設定值' (Last modified setting value), and '回到 EZ Mode' (Return to EZ Mode).

常見問題
顯示處理器/主機板溫度、
處理器與記憶體電壓輸出

功能表列

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

My Favorites	本項目將記錄時常使用的系統設定及設定值。
Main	本項目提供系統基本設定。
Ai Tweaker	本項目提供超頻設定。
Advanced	本項目提供系統進階功能設定。
Monitor	本項目提供溫度、電源及風扇功能設定。
Boot	本項目提供開機磁碟設定。
Tool	本項目提供特殊功能設定。
Exit	本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。

選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，即選擇 **Main** 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目（例如：Ai Tweaker、Advanced、Monitor、Boot 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。

子選單

在選單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可利用方向鍵來選擇，並按下 <Enter> 鍵來進入子選單。

語言

這個按鈕位在功能表列的上方，用來選擇 BIOS 程式介面顯示的語言。點選這個按鈕來選擇您想要的 BIOS 畫面顯示語言。

我的最愛（F3）

這個按鈕位在功能表列的上方，用來以樹狀圖顯示所有的 BIOS 項目。選擇常用的 BIOS 設定項目並儲存至我的最愛選單。



請參考 3.3 我的最愛（My Favorites）一節以獲得更多資訊。

Q-Fan Control（F6）

這個按鈕位在功能表列的上方，用來顯示風扇現在的設定。使用這個按鈕來手動調整風扇至您想要的設定值。



請參考 3.2.3 QFan Control 一節以獲得更多資訊。

EZ Tuning 精靈（F11）

這個按鈕位在功能表列的上方，用來查看和調整系統的超頻設定，也可以讓您將主機板的 SATA 模式從 AHCI 變更為 RAID 模式。



請參考 3.2.4 EZ Tuning 精靈 一節以獲得更多資訊。

常見問題

您可以透過行動裝置掃描下方的 QR Code，立即進入華碩官方論壇，以解決您的相關問題。



快速筆記 (F9)

按下此按鈕，可讓您針對已在 BIOS 中進行的設定輸入筆記。



- 快速筆記不支援以下鍵盤功能：刪除、剪下、複製與貼上。
- 您只能使用英文字母與數字來輸入筆記。

快速鍵

這個按鈕位在功能表列的上方，包含有 BIOS 程式設定的導引方向鍵，使用箭頭按鍵來選擇選單中的項目並變更設定。

捲軸

在選單畫面的右方若出現捲軸，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或是 PageUp/PageDown 鍵來切換畫面。

線上操作說明

在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。使用 <F12> 按鍵來抓取 BIOS 螢幕畫面，並儲存至攜帶式儲存裝置。

設定值

此區域顯示選單項目的設定值。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前執行狀態，並無法更改，此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示。

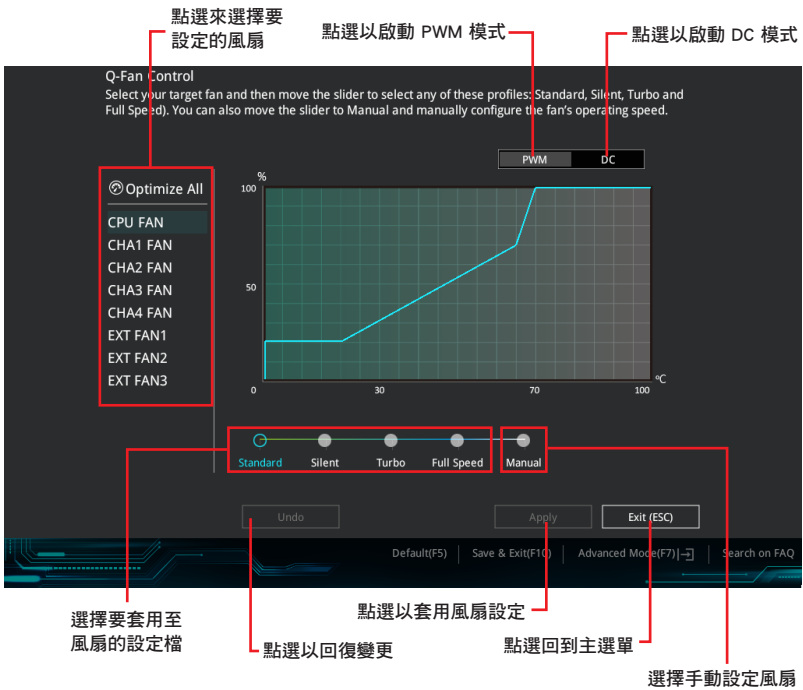
設定值被選擇後以反白顯示。要改變設定值請選擇此項目，並按下 <Enter> 鍵以顯示設定值列表。

上次修改的設定按鈕

按下此按鈕可檢視您在 BIOS 設定中上一次所做的修改項目。

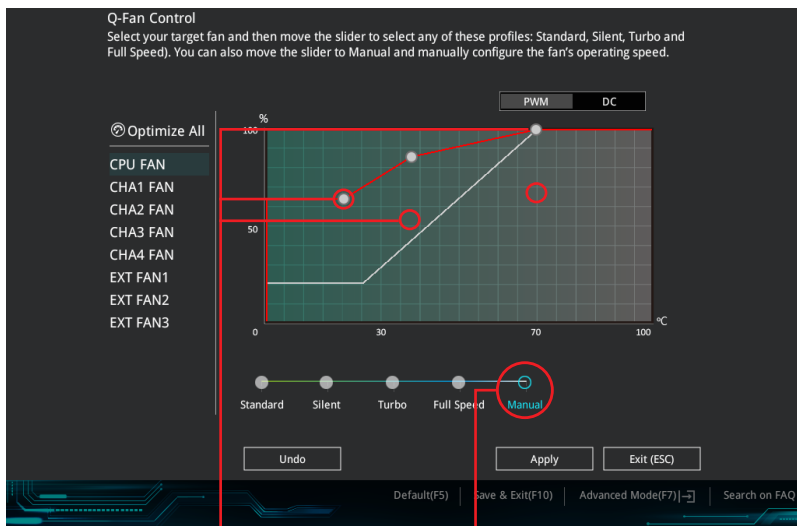
3.2.3 QFan Control

QFan Control 用來設定風扇設定檔，或手動設定處理器與機殼風扇的運作速度。



手動設定風扇

從設定檔清單中選擇 **Manual** 來手動設定風扇運作的速度。



速度點

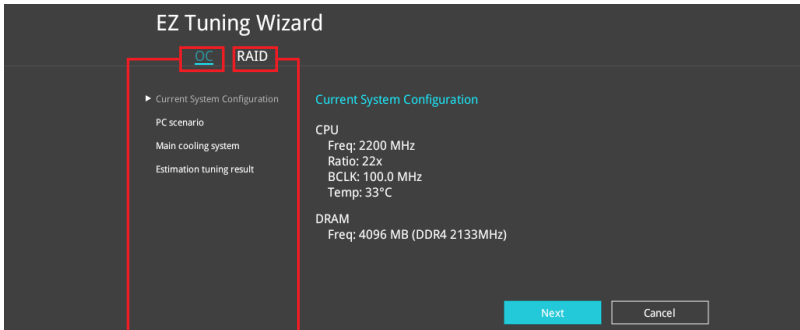
點選或輕觸以手動設定風扇

請依照以下步驟設定風扇：

1. 選擇想要設定的風扇並查看該風扇現在的狀況。
2. 點選並拖曳速度點來調整風扇的運作速度。
3. 點選 **套用** (Apply) 以儲存變更然後點選 **Exit** (ESC)。

3.2.4 EZ Tuning 精靈

EZ Tuning 精靈用來超頻處理器和記憶體模組、電腦使用與處理器風扇至最佳設定。透過這個功能您也可以輕鬆設定系統的 RAID 功能。



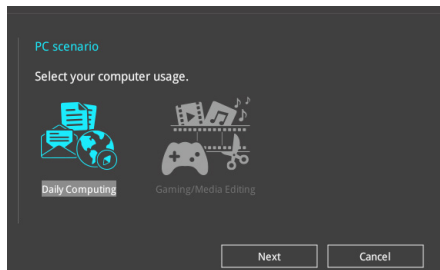
系統超頻設定

RAID 設定

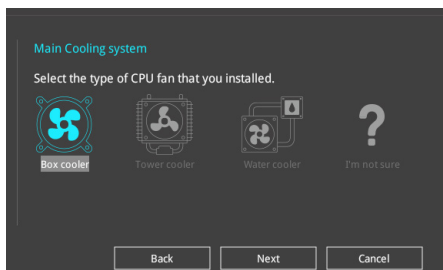
調整系統設定

請依照以下步驟調整設定：

1. 在鍵盤按下 <F11> 鍵或在 BIOS 程式畫面中點選  來啟動 EZ Tuning 精靈視窗。
2. 點選 **下一步 (Next)**。
3. 選擇電腦狀態為 **Daily Computing** 或 **Gaming/Media Editing**，然後點選 **下一步 (Next)**。

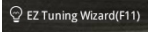


4. 選擇安裝的處理器風扇類型 (**Box cooler**、**Tower cooler** 或 **Water cooler**) 然後點選 **下一步 (Next)**。



建立 RAID

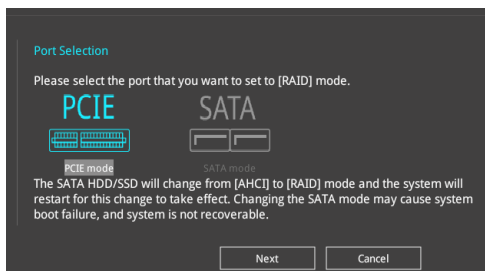
請依照以下步驟建立 RAID：

1. 在鍵盤按下 <F11> 鍵或在 BIOS 程式畫面中點選  來啟動 EZ Tuning 精靈視窗，然後點選 下一步 (Next)。
2. 點選 RAID 然後點選 下一步 (Next)。

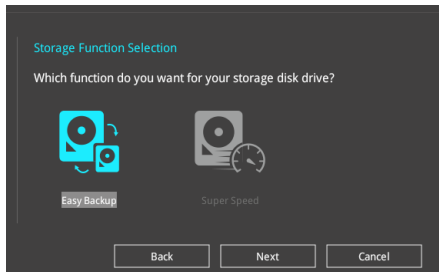


- 請確認硬碟中沒有已存在的 RAID 磁碟。
- 請確認硬碟已經連接至 Intel® SATA 連接埠。

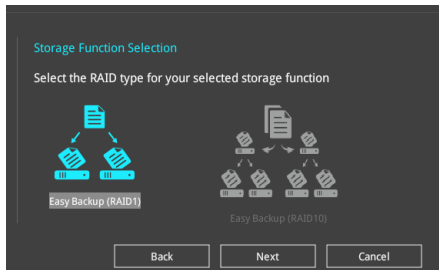
3. 選擇 RAID 的儲存類型為 PCIE 或 SATA，然後點選 下一步 (Next)。



- 選擇 RAID 的儲存類型為 **Easy Backup** 或 **Super Speed**，然後點選 **下一步 (Next)**。

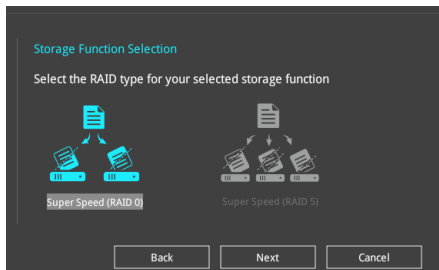


- 若為 **Easy Backup**，點選 **下一步 (Next)** 然後選擇從 **Easy Backup (RAID1)** 或 **Easy Backup (RAID10)**。



若您安裝了四個硬碟，可以只選擇 **Easy Backup (RAID 10)**。

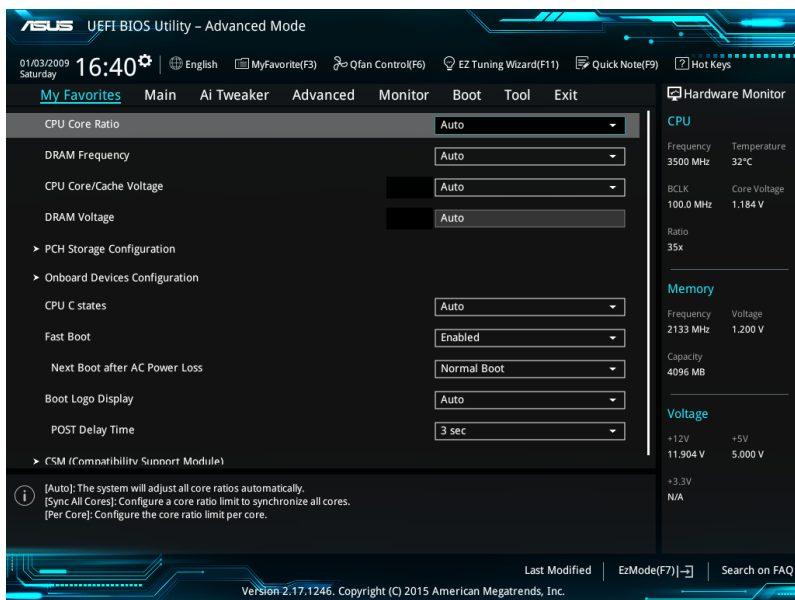
- 若為 **Super Speed**，點選 **下一步 (Next)** 然後選擇從 **Super Speed (RAID0)** 或 **Super Speed (RAID5)**。



- 選擇好 RAID 類型後，點選 **下一步 (Next)** 然後再點選 **確定 (Yes)** 來繼續 RAID 設定。
- 完成 RAID 設定後，點選 **Yes** 離開 RAID 設定，然後再點選 **OK** 來重新啟動系統。

3.3 我的最愛 (My Favorites)

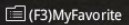
在此選單中您可以輕鬆儲存並使用您偏好的 BIOS 項目設定。

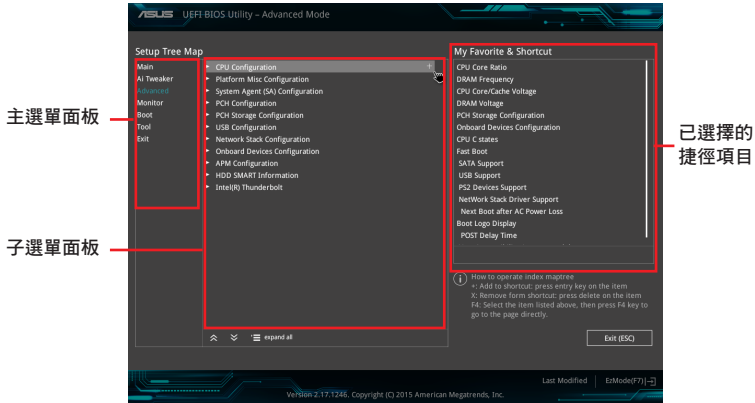



我的最愛會記錄時常使用的系統設定及設定值。您可以依照自己偏好的 BIOS 項目設定此選單。

新增項目至我的最愛

請依照以下步驟新增項目至我的最愛：

1. 在鍵盤按下 <F3> 鍵或在 BIOS 程式畫面中點選  來啟動設定樹狀圖畫面。
2. 在設定樹狀圖畫面中選擇想要儲存至我的最愛的 BIOS 項目。



3. 從主選單面板選擇項目，然後點選子選單中想要儲存至我的最愛的選項，再點選或輕觸  或是按下 <Enter> 按鍵。



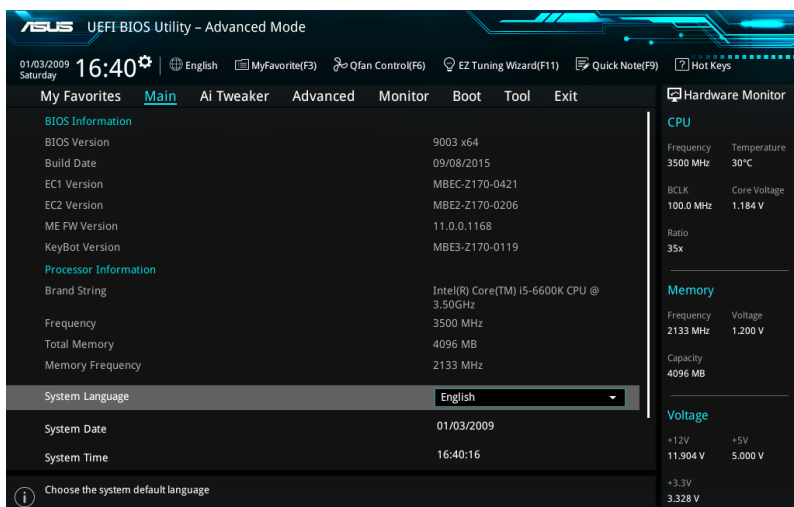
以下項目無法加入至我的最愛：

- 有子選單的項目。
- 使用者自訂項目，例如：語言、開機裝置順序。
- 設定項目，例如：記憶體 SPD 資訊、系統時間與日期。

4. 點選 Exit (ESC) 或按下 <Esc> 鍵來關閉樹狀圖視窗。
5. 到我的最愛選單查看已儲存的 BIOS 項目。

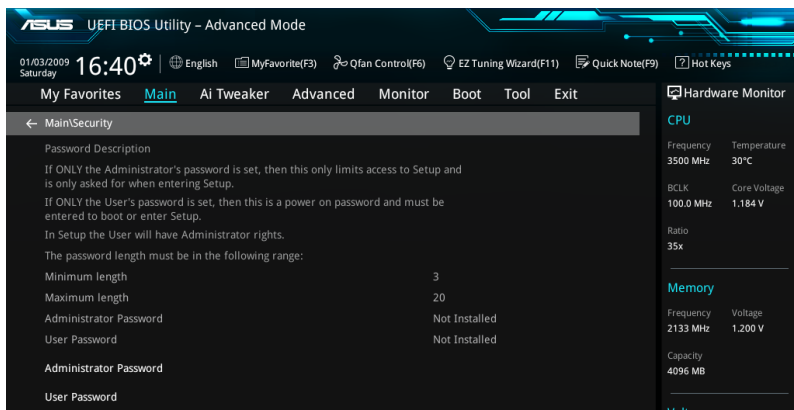
3.4 主選單 (Main Menu)

當您進入 BIOS 設定程式的進階模式 (Advanced Mode) 時，首先出現的第一個畫面即為主選單。主選單顯示系統資訊概要，用來設定系統日期、時間、語言與安全設定。



安全性選單 (Security)

本選單可讓您改變系統安全設定。



- 若您忘記設定的 BIOS 密碼，可以採用清除 CMOS 即時鐘 (RTC) 記憶體。請參考 1.2.6 主機板上的內建開關一節的說明。
- Administrator 或 User Password 項目預設值為 Not Installed，當您設定密碼之後將顯示為 [Installed]。

系統管理員密碼 (Administrator Password)

當您設定系統管理員密碼後，建議您先登入您的帳戶，以免 BIOS 設定程式中的某些資訊無法檢視或變更設定。

設定系統管理員密碼

請依照以下步驟設定系統管理員密碼 (Administrator Password)：

1. 請選擇 **Administrator Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Create New Password** 視窗輸入欲設定的密碼，輸入完成按下 <Enter>。
3. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

變更系統管理員密碼

請依照以下步驟變更系統管理員密碼 (Administrator Password)：

1. 請選擇 **Administrator Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Enter Current Password** 視窗輸入密碼並按下 <Enter>。
3. 由 **Create New Password** 視窗輸入新密碼，輸入完成按下 <Enter>。
4. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

欲刪除系統管理員密碼時，請依照變更系統管理員密碼之步驟，但請在輸入/確認密碼視窗出現時，按下 <Enter> 鍵。當您刪除系統管理員密碼後，**Administrator Password** 項目將顯示為 **Not Installed**。

使用者密碼 (User Password)

當您設定使用者密碼後，你必須登入您的帳戶才能使用 BIOS 設定程式。使用者密碼的預設值為 **Not Installed**，當您設定密碼後將顯示 **Installed**。

設定使用者密碼

請依照以下步驟設定使用者密碼 (User Password)：

1. 請選擇 **User Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Create New Password** 視窗輸入欲設定的密碼，輸入完成按下 <Enter>。
3. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

變更使用者密碼

請依照以下步驟變更使用者密碼 (User Password)：

1. 請選擇 **User Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Enter Current Password** 視窗輸入密碼並按下 <Enter>。
3. 由 **Create New Password** 視窗輸入新密碼，輸入完成按下 <Enter>。
4. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

欲刪除使用者密碼時，請依照變更使用者密碼之步驟，但請在輸入/確認密碼視窗出現時，按下 <Enter> 鍵。當您刪除使用者密碼後，**User Password** 項目將顯示為 **Not Installed**。

3.5 Ai Tweaker 選單 (Ai Tweaker menu)

本選單可讓您設定超頻功能的相關選項。

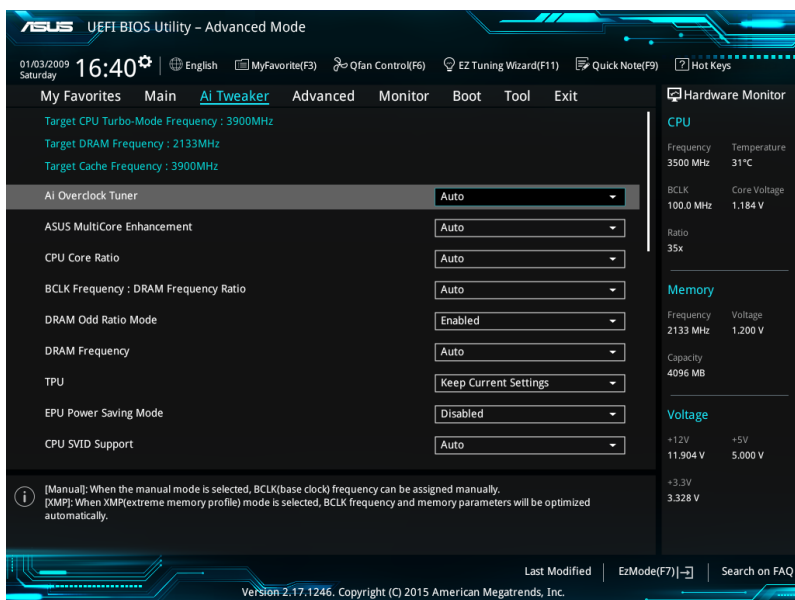


注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的設定值將導致系統功能異常。



以下項目的預設值會隨著您所安裝的處理器與記憶體而不同。

將捲軸往下捲動來顯示以下項目。



Ai Overclock Tuner [Auto]

本項目可以讓您設定 CPU 的超頻選項來達到您所想要的 CPU 外頻。請選擇以下任一種預設的超頻選項：

- [Auto] 載入系統最佳化設定值。
- [Manual] 自動最佳化處理器比值與 BCLK 頻率。
- [XMP] 若您安裝支援 eXtreme Memory Profile (X.M.P.) 技術的記憶體模組，請選擇此項目以使用記憶體模組支援的設定檔，以最佳化系統性能。



以下項目只有在 Ai Overclock Tuner 設定為 [Manual] 時會出現。

BCLK Frequency [100.00]

本項目用來設定 BCLK 頻率以增強系統效能。您可以使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，數值變更的範圍為 40.0MHz 至 650.0MHz。



建議您依照處理器規格設定數值，設定過高的數值可能造成處理器永久性的損害。

ASUS MultiCore Enhancement [Auto]

[Auto] 透過華碩核心比率的設定，可以獲得最佳超頻效能的最大值。

[Disabled] 本項目用來設定預設的核心比率。

CPU Core Ratio [Per Core]

本項目用來設定 CPU 比值與自動同步。設定值有：[Auto] [Sync All Cores] [Per Core]。



CPU Core Ratio 設定為 [Sync All Cores] 時會出現以下項目。

1-Core Ratio Limit [Auto]

[Auto] 選擇並套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定。

[Manual] 選擇手動指定 1-Core Ration Limit 數值高於或等於 2-Core Ratio Limit。



CPU Core Ratio 設定為 [Per Core] 時會出現以下項目。

1-Core Ratio Limit [Auto]

[Auto] 選擇並套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定。

[Manual] 選擇手動指定 1-Core Ration Limit 數值高於或等於 2-Core Ratio Limit。

2-Core Ratio Limit [Auto]

[Auto] 選擇並套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定。

[Manual] 選擇手動指定 2-Core Ration Limit 數值高於或等於 3-Core Ratio Limit。

3-Core Ratio Limit [Auto]

[Auto] 選擇並套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定。

[Manual] 選擇手動指定 3-Core Ration Limit 數值高於或等於 4-Core Ratio Limit。

4-Core Ratio Limit [Auto]

[Auto] 選擇並套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定。

[Manual] 選擇手動指定 4-Core Ratio Limit 數值高於或等於 3-Core Ratio Limit。



若您要設定 4-Core Ratio Limit 數值，請勿將 1-Core Ratio Limit、2-Core Ratio Limit 與 3-Core Ratio Limit 設定為 [Auto]。

BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [Auto]

[Auto] 本項目用來設定 BCLK 頻率至 DRAM 頻率的最佳設定值。

[100:133] 本項目將 BCLK 頻率至 DRAM 頻率的比值設為 100:133。

[100:100] 本項目將 BCLK 頻率至 DRAM 頻率的比值設為 100:100。

DRAM Odd Ratio Mode [Enabled]

本項目用來開啟或關閉 odd ratio 模式。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

DRAM Frequency [Auto]

本項目可讓您設定記憶體的操作頻率。設定選項會隨著 BCLK Frequency 設定值變動。設定值有：[Auto] [DDR4-800MHz] - [DDR4-4266MHz]。

TPU [Keep Current Settings]

TPU 開關擁有二段式調整，讓您可以自動調整 CPU 的氣冷式與水冷式系統裝置，以獲得最佳化系統效能。設定值有：[Keep Current Settings] [TPU I] [TPU II]。



使用 water cooling 前，請將 TPU 開關設定為 [TPU_II]。

EPU Power Saving Mode [Disabled]

華碩 EPU 可以將處理器設定為最小能耗，啟動本功能來設定較低的 CPU VCCIN 與 Vcore 電壓，以達到最佳能源節省狀態。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

CPU SVID Support

當系統超頻時將本選項設定為 [Enabled]，關閉 SVID 支援以中斷處理器與外接電壓調節器的連線。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

DRAM Timing Control

本項目可讓您設定 DRAM timing 控制功能，您可以使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。當您要回復預設值時，請使用鍵盤輸入 <auto> 並按下 <Enter> 鍵。



自行更改數值將會導致系統的不穩定與硬體損毀，當系統出現不穩定的狀況時，建議您使用預設值。

Primary Timings

DRAM CAS# Latency [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [31]。

DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [31]。

DRAM RAS# ACT Time [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM COMMAND Mode [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [2]。

Secondary Timings

DRAM RAS# to RAS# Delay L [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [15]

DRAM RAS# to RAS# Delay S [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [15]

DRAM REF Cycle Time [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [1023]

DRAM Refresh Interval [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [32767]

DRAM WRITE Recovery Time [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [31]

DRAM READ to PRE Time [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [15]

DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [63]

DRAM WRITE to READ Delay [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [15]

DRAM WRITE to READ Delay L [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [15]

DRAM WRITE to READ Delay S [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [15]

DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [15]

DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto]

設定値有 : [Auto] [1] - [15]

DRAM Write Latency [Auto]

設定値有 : [Auto] [1] - [31]

Skew Control

ODT RTT WR (CHA) [Auto]

設定値有 : [Auto] [0 DRAM CLOCK] [80 DRAM CLOCK] [120 DRAM CLOCK]
[240 DRAM CLOCK] [255 DRAM CLOCK]

ODT RTT PARK (CHA) [Auto]

設定値有 : [Auto] [0 DRAM CLOCK] [34 DRAM CLOCK] [40 DRAM CLOCK] [48
DRAM CLOCK] [60 DRAM CLOCK] [80 DRAM CLOCK] [120 DRAM CLOCK] [240
DRAM CLOCK]

ODT RTT NOM (CHA) [Auto]

設定値有 : [Auto] [0 DRAM CLOCK] [34 DRAM CLOCK] [40 DRAM CLOCK] [48
DRAM CLOCK] [60 DRAM CLOCK] [80 DRAM CLOCK] [120 DRAM CLOCK] [240
DRAM CLOCK]

ODT RTT WR (CHB) [Auto]

設定値有 : [Auto] [0 DRAM CLOCK] [80 DRAM CLOCK] [120 DRAM CLOCK]
[240 DRAM CLOCK] [255 DRAM CLOCK]

ODT RTT PARK (CHB) [Auto]

設定値有 : [Auto] [0 DRAM CLOCK] [34 DRAM CLOCK] [40 DRAM CLOCK] [48
DRAM CLOCK] [60 DRAM CLOCK] [80 DRAM CLOCK] [120 DRAM CLOCK] [240
DRAM CLOCK]

ODT RTT NOM (CHB) [Auto]

設定値有 : [Auto] [0 DRAM CLOCK] [34 DRAM CLOCK] [40 DRAM CLOCK] [48
DRAM CLOCK] [60 DRAM CLOCK] [80 DRAM CLOCK] [120 DRAM CLOCK] [240
DRAM CLOCK]

Data Rising Slope [Auto]

設定値有 : [Auto] [0] - [15]

Data Rising Slope Offset [Auto]

設定値有 : [Auto] [0] - [1]

CMD Rising Slope [Auto]

設定値有 : [Auto] [0] - [15]

CMD Rising Slope Offset [Auto]

設定値有 : [Auto] [0] - [1]

Ctl Rising Slope [Auto]

設定値有 : [Auto] [0] - [15]

Ctl Rising Slope Offset [Auto]

設定値有 : [Auto] [0] - [1]

Clk Rising Slope [Auto]

設定値有 : [Auto] [0] - [15]

Clk Rising Slope Offset [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [1]

Data Falling Slope [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [15]

Data Falling Slope Offset [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [1]

CMD Falling Slope [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [15]

CMD FallingSlope Offset [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [1]

Ctl Falling Slope [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [15]

Ctl Falling Slope Offset [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [1]

Clk Falling Slope [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [15]

Clk Falling Slope Offset [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [1]

RTL IOL control

DRAM RTL INIT Value [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [127]

DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [127]

DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [127]

DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [127]

DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [127]

DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [127]

DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [127]

DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [127]

DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [127]

DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [15]

DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [15]

DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [15]

DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [15]

DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [15]

DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [15]

DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [15]

DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [15]

IO Latency offset

CHA IO Latency offset

設定値有：[Auto] [0] - [127]

CHB IO Latency offset

設定値有：[Auto] [0] - [127]

IO Latency RFR delay

CHA RFR delay

設定値有：[Auto] [0] - [127]

CHB RFR delay

設定値有：[Auto] [0] - [127]

Third Timings

tRDRD_sg [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [63]

tRDRD_dg [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [63]

tRDWR_sg [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [63]

tRDWR_dg [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [63]

tWRWR_sg [Auto]

設定値有：[Auto] [0] - [63]

tWRWR_dg [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [63]

tWRRD_sg [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [127]

tWRRD_dg [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [63]

tRDRD_dr [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [63]

tRDRD_dd [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [63]

tRDWR_dr [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [63]

tRDWR_dd [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [63]

tWRWR_dr [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [63]

tWRWR_dd [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [63]

tWRRD_dr [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [63]

tWRRD_dd [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [63]

TWRPRE [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [127]

TRDPRE [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [15]

tREFIX9 [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [127]

OREF_RI [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [255]

MISC.

MRC Fast Boot [Auto]

本項目用來啟動或關閉 MRC fast boot 功能。設定值有：[Auto] [Enable] [Disable]。

DRAM CLK Period [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [14]。

Memory Scrambler [Enabled]

本項目用來最佳化記憶體控制。設定值有：[Enabled] [Disabled]

Channel A/B DIMM Control [Enable Both DIMMs]

本項目用來啟動或關閉通道 A 與 B 的記憶體模組。設定值有：[Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]。

MCH Full Check [Auto]

啟動本項目可以增強系統的穩定度，關閉本項目則增強記憶體超頻的能力。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

DLLBwEn [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [7]

DRAM SPD Write [Disabled]

設定值有：[Enabled] [Disabled]

External DIGI+ Power Control

VRM Initialization Check [Disabled]

本項目為 VRM 初始化時發生錯誤。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

CPU Load-Line Calibration [Auto]

Load-line 是根據 Intel 所訂立之 VRM 規格，其設定值將影響 CPU 電壓。CPU 運作電壓將依 CPU 的負載呈比例性遞減，當您將此項目的設定值設定越高時，將可提高電壓值與超頻能力，但會增加 CPU 及 VRM 的溫度。請從 Level 1 至 Level 8 來調整處理器電源電壓從 0% 至 100%。設定值有：[Auto] [Level 1] - [Level 8]。



實際提昇的效能將視 CPU 型號而異。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

CPU Current Capability [Auto]

本項目用來設定總電力範圍，同時擴展超頻頻率的範圍。當系統超頻，或是 CPU 在較高負載需要獲得額外的電力支援時，請選擇較高的數值。設定值有：[Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]。



實際提昇的效能將視 CPU 型號而異。

CPU VRM Switching Frequency [Auto]

本項目會影響 VRM 暫態響應速度與元件溫度的產生。選擇 [Manual] 設定較高的頻率可以獲得較快的暫態響應速度。設定值有：[Auto] [Manual]。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。



以下項目只有在 CPU VRM Switching Frequency 設定為 [Manual] 時才會出現。

Fixed CPU VRM Frequency (KHz) [500]

本項目可讓您設定固定的 VRM 頻率。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。數值以 50kHz 為間隔，變更的範圍由 300kHz 至 600kHz。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。



以下項目只有在 CPU VRM Switching Frequency 設定為 [Auto] 時才會出現。

VRM Spread Spectrum [Disabled]

本項目可讓您啟動 VRM Spread Spectrum 項目以增加系統穩定性。設定值有：[Enable] [Disable]。

CPU Power Duty Control [T.Probe]

DIGI+ VRM Duty control 用來調整每個元件相數的電流與散熱環境。

[T.Probe] 維持各相散熱平衡。

[Extreme] 維持各相電流平衡。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

CPU Power Phase Control [Auto]

本項目用來依照 CPU 的需求控制電源相數。設定值有：[Auto] [Standard] [Optimized] [Extreme] [Power Phase Response]。



以下項目只有在 CPU Power Phase Control 設定為 [Power Phase Response] 時才會出現。

CPU Power Thermal Control [115]

較高的溫度帶給 CPU 電力更大的散熱範圍，並擴展超頻容忍度來增加超頻的潛力。設定值有：[115] - [136]。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

DRAM Current Capability [100%]

較高的數值提供更大的總電力範圍，同時擴展超頻頻率的範圍。設定值有：[100%] [110%] [120%] [130%]。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

DRAM Power Phase Control [Extreme]

本項目用來設定全相數模式。設定值有：[Optimized] [Extreme]

DRAM Switching Frequency [Auto]

本項目用來調整記憶體切換頻率。指派固定的高記憶體頻率來增加超頻的範圍，或低記憶體頻率以獲得較佳的系統穩定度。設定值有：[Auto] [Manual]。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。



以下項目只有在 CPU VRM Switching Frequency 設定為 [Manual] 時才會出現。

Fixed DRAM Switching Frequency (KHz) [300]

本項目用來設定固定的記憶體頻率。使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 50kHz 為間隔，變更的範圍從 300kHz 至 500kHz。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

Boot Voltages

CPU Core/Cache Boot Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.600] - [1.700]

DMI Boot Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.300] - [1.900]

Core PLL Boot Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.70000] - [2.40000]

CPU System Agent Boot Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.7000] - [1.8000]

CPU VCCIO Boot Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.7000] - [1.8000]

Internal CPU Power Management

本項目用來管理與設定 CPU 電力。

Intel SpeedStep [Enabled]

本項目可以讓作業系統動態調整處理器電壓與核心頻率，藉以降低平均能耗以及減少平均熱能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Turbo Mode [Enabled]

本項目用來設定核心處理器的速度，使其在運作電力、電流與溫度條件限制下，可以比基本運作頻率更快的速度運作。設定值有：[Enabled] [Disabled]。



以下項目只有在 Turbo Mode 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Turbo Mode 參數

Long Duration Package Power Limit [Auto]

本項目用來設定渦輪倍頻 (turbo ratio) 的瓦數，預設值為散熱設計功率 (thermal design power)。設定值有：[Auto] [1] - [4095]。

Package Power Time Window [Auto]

本項目用來設定渦輪倍頻 (turbo ratio) 維持的時間長度。設定值有：[Auto] [1] - [127]。

Short Duration Package Power Limit [Auto]

本項目用來設定渦輪倍頻 (turbo ratio) 的更高瓦數來提供系統保護，預設值為 long duration limit 的 1.25 倍。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，數值變更的範圍為 1W 至 4096W。設定值有：[Auto] [1] - [4095]。

IA AC Load Line [Auto]

本項目用來設定 1/100 mOhms 的 AC loadline。使用 <+> 與 <-> 按鍵調整數值。設定值有：[Auto] [0.00] - [62.49]

IA DC Load Line [Auto]

本項目用來設定 1/100 mOhms 的 DC loadline。使用 <+> 與 <-> 按鍵調整數值。設定值有：[Auto] [0.00] - [62.49]

Tweaker's Paradise

FCLK Frequency for Early Power On [Auto]

本項目用來調整提早開啟 FLCK 頻率。設定值有：[Auto] [Normal (800 MHz)] [1GHz] [400 MHz]

Initial BCLK Frequency [Auto]

本項目用來啟動系統超頻，從初始化 BCLK (基本時脈) 頻率到指派的 BCLK 頻率。您可以使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，變更的範圍為 40MHz 至 500MHz。

BCLK Amplitude [Auto]

本項目用來調整 BCLK 的幅度。設定值有：[Auto] [700mV] [800mV] [900mV] [1000mV]

BCLK Slew Rate [Auto]

本項目用來調整 BCLK 的速度。設定值有：[Auto] [1.5V/ns] [2.5V/ns] [3.5V/ns] [4.5V/ns]

BCLK Spread Spectrum [Auto]

本項目用來增強 BCLK 超頻能力或降低由 BCLK 產生的 EMI 電磁波干擾。設定為 [Enabled] 可以降低 EMI 干擾，設定為 [Disabled] 則可以增強 BCLK 超頻能力。設定值有：[Auto] [Disabled] [-0.22] [-0.34] [-0.46] [+0.12] [+0.22] [+0.28] [+0.38] [+0.17]。

BCLK Frequency Slew Rate [Auto]

設定值有：[Auto] [Disabled] [32us/MHz] [64us/MHz] [128us/MHz] [512us/MHz]

DRAM VTT Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.500] - [1.300]

VPPDDR Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [1.86500] - [3.31500]

DMI Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.30000] - [1.90000]

Core PLL Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.70000] - [2.40000]

Internal PLL Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.9000] - [1.845]

PLL Bandwidth [Auto]

設定值有：[Auto] [Level 0] - [Level 10]

CPU Core/Cache Current Limit Max [Auto]

本項目用來設定處理器核心的電壓饋電數量。使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值有：[Auto] [0.00] - [255.50]。

Min. CPU Cache Ratio [Auto]

本項目用來設定處理器的非核心比值至可能的最小值。使用 <+> 與 <-> 按鍵來調整數值。設定值有：[Auto] [8] - [26]。

Max. CPU Cache Ratio [Auto]

本項目用來設定處理器的非核心比值至可能的最大值。使用 <+> 與 <-> 按鍵來調整數值。設定值有：[Auto] [8] - [26]。

Extreme Over-voltage [Disabled]

關閉本項目可以保護處理器不因過高的電壓而燒毀。當啟動本項目時，您可以選擇較高層級的電壓來進行超頻，但可能會降低處理器的使用壽命。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



只有在 CPU 過壓跳線帽設定為 Enabled 時才能將本項目設定為啟動。

CPU Core/Cache Voltage [Auto]

本項目用來設定處理器核心的電壓饋電數量。設定值有：[Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]。



以下項目只有在 CPU Core/Cache Voltage 設定為 [Manual Mode] 時才會出現。

CPU Cache Voltage Override [Auto]

本項目用來設定處理器快取電壓覆寫。預設值為依照安裝的處理器所得的標準數值。設定值有：[Auto] [0.600] - [1.700]。



以下項目只有在 CPU Core Voltage 設定為 [Offset Mode] 時才會出現。

Offset Mode Sign [+]

[+] 設定正數值偏移電壓。

[-] 設定負數值偏移電壓。

CPU Cache Voltage Offset [Auto]

本項目用來設定 CPU Cache Voltage Offset。預設值為依照安裝的處理器所得的標準數值。設定值有：[Auto] [0.005] - [0.635]。



以下項目只有在 CPU Cache Voltage 設定為 [Adaptive Mode] 時才會出現。

Offset Mode Sign [-]

[+] 設定正數值偏移電壓。

[-] 設定負數值偏移電壓。

Additional Turbo Mode CPU Graphics Voltage [0.250]

本項目用來為 Turbo 模式中的 CPU 顯示增加電壓。設定值有：[0.250] - [1.920]。

Offset Voltage [Auto]

只有當您將 CPU Voltage Mode 項目設為 [Offset] 時，本項目才會出現，可以讓您設定 Offset 的電壓值。設定值有：[Auto] [0.001] - [0.999]。

DRAM Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [1.0000] - [2.0000]

CPU VCCIO Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.70000] - [1.80000]

CPU System Agent Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.70000] - [1.80000]

PLL Termination Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.36000] - [2.10000]

PCH Core Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.70000] - [1.80000]

CPU Standby Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.80000] - [1.80000]

DRAM REF Voltage Control

DRAM CTRL REF Voltage on CHA/CHB [Auto]

本項目用來設定在通道 A 與 B 的記憶體控制參考電壓。

設定值有：[Auto] [0.39500] - [0.63000]

DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL0-7 [Auto]

本項目用來設定記憶體的參考電壓。

設定值有：[Auto] [0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL0-7 [Auto]

本項目用來設定記憶體的參考電壓。

設定值有：[Auto] [0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL0-7 [Auto]

本項目用來設定記憶體的參考電壓。

設定值有：[Auto] [0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL0-7 [Auto]

本項目用來設定記憶體參考電壓。

設定值有：[Auto] [0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL0-7 [Auto]

本項目用來設定記憶體參考電壓。

設定值有：[Auto] [0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL0-7 [Auto]

本項目用來設定記憶體參考電壓。

設定值有：[Auto] [0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL0-7 [Auto]

本項目用來設定記憶體參考電壓。

設定值有：[Auto] [0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL0-7 [Auto]

本項目用來設定記憶體參考電壓。

設定值有：[Auto] [0] - [63]

3.6 進階選單 (Advanced menu)

進階選單可讓您改變中央處理器與其他系統裝置的細部設定。



注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損毀。

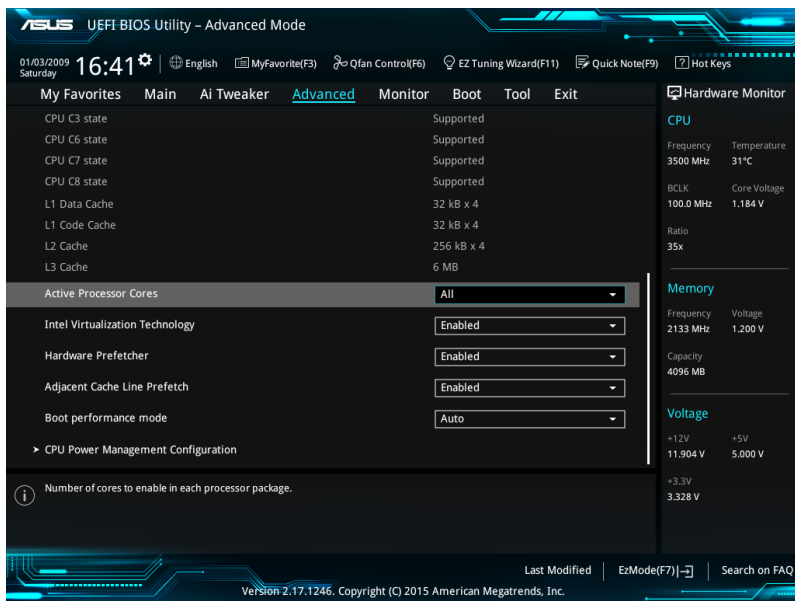
The screenshot displays the ASUS UEFI BIOS Utility in Advanced Mode. The top bar shows the date and time (01/03/2009, 16:40) and various utility icons. The main menu includes My Favorites, Main, Ai Tweaker, **Advanced**, Monitor, Boot, Tool, and Exit. The left sidebar lists configuration categories such as CPU Configuration, Platform Misc Configuration, System Agent (SA) Configuration, PCH Configuration, PCH Storage Configuration, USB Configuration, Network Stack Configuration, Onboard Devices Configuration, APM Configuration, HDD/SSD SMART Information, and Intel(R) Thunderbolt Configuration. The right sidebar shows Hardware Monitor data for CPU (Frequency: 3500 MHz, Temperature: 31°C, BCLK: 100.0 MHz, Core Voltage: 1.184 V, Ratio: 35x) and Memory (Frequency: 2133 MHz, Voltage: 1.200 V, Capacity: 4096 MB). The Voltage section shows +12V (+5V: 5.000 V) and +3.3V (3.328 V). The bottom status bar indicates the version (2.17.1246) and copyright information (© 2015 American Megatrends, Inc.).

3.6.1 處理器設定 (CPU Configuration)

本項目可讓您得知中央處理器的各項資訊與變更中央處理器的相關設定。



以下畫面所顯示項目可能會因您所安裝處理器不同而有所差異。



Hyper-Threading [Enabled]

啟動本項目可以讓高速執行緒處理器在作業系統內作為兩個邏輯處理器，允許作業系統同時處理二個執行緒或處理器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Active Processor Cores [All]

本項目用來設定在每個處理封包中啟用的處理器核心數量。設定值有：[All] [1] [2] [3]。

Intel Virtualization Technology [Disabled]

[Enabled] 啟動 Intel 虛擬技術 (Virtualization Technology) 讓硬體平台可以同時執行多個作業系統，將一個系統平台虛擬為多個系統。

[Disabled] 關閉此功能。

Hardware Prefetcher [Enabled]

[Enabled] 本項目可以讓硬體平台獨立和同步運作多重作業系統。

[Disabled] 關閉此功能。

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

[Enabled] 本項目可以讓硬體平台執行 Adjacent Cache Line Prefetch 功能。

[Disabled] 關閉此功能。

Boot Performance Mode [Auto]

本項目用來讓您在作業系統切換前選擇 BIOS 設定的效能狀態。設定值有：[Auto] [Max Non-Turbo Performance] [Max Battery] [Turbo Performance]。

CPU Power Management Configuration

本項目用來管理與設定處理器電力。

Intel SpeedStep [Enabled]

本項目可以讓作業系統動態調整處理器電壓與核心頻率，藉以降低平均能耗以及減少平均熱能。

[Disabled] 處理器會以預設速度運作。

[Enabled] 處理器的速度則由作業系統控制。

Turbo Mode [Enabled]

本項目用來設定核心處理器的速度，使其在運作電力、電流與溫度條件限制下，可以比基本運作頻率更快的速度運作。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

CPU C-States [Enabled]

本項目用來設定 CPU States 的電源節能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



以下項目只有在 CPU C-States 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Enhanced C-State [Disabled]

本項目可以讓處理器在閒置時降低電力消耗。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

CPU C3 Report [Enabled]

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C3 報告給作業系統。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

CPU C6 Report [Enabled]

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C6 報告給作業系統。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

CPU C7 Report [CPU C7s]

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C7 報告給作業系統。設定值有：[CPU C7] [CPU C7s] [Disabled]。

CPU C8 Report [Enabled]

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C8 報告給作業系統。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Package C State Support [Auto]

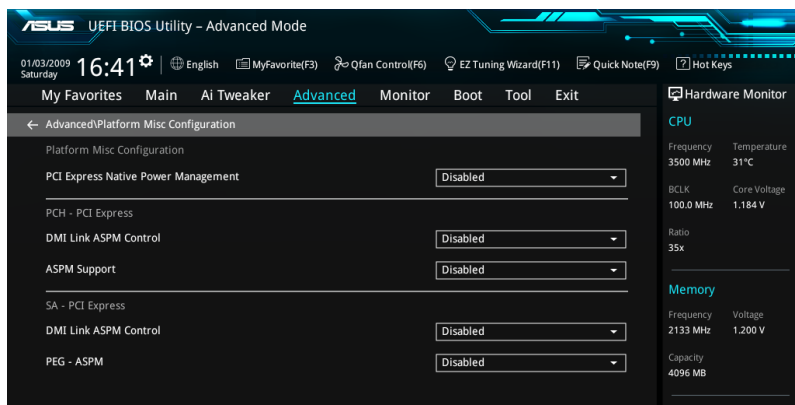
本項目用來啟動或關閉 CPU C State 支援功能。設定值有：[Auto] [C0/C1] [C2] [C3] [C6] [C7] [C7s]。

CFG Lock [Enabled]

本項目用來設定 CFG Lock。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.6.2 平台各項設定 (Platform Misc Configuration)

本選單可讓您變更平台相關的各項設定。



PCIe Native Power Management [Disabled]

本項目用來提升 PCI Express 的省電功能及作業系統的 ASPM 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



以下項目只有在 PCI Express Native Power Management 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Native ASPM [Disabled]

- [Enabled] 由 Windows Vista 作業系統控制裝置的 ASPM 支援。
- [Disabled] 由 BIOS 控制裝置的 ASPM 支援。

PCH - PCI Express 選項

DMI Link ASPM Control [Disabled]

本項目用來設定 DMI Link 上北橋與南橋的 ASPM (Active State Power Management) 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

ASPM Support [Disabled]

本項目用來選擇 ASPM state 的節能狀態。設定值有：[Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]。

SA - PCI Express 選項

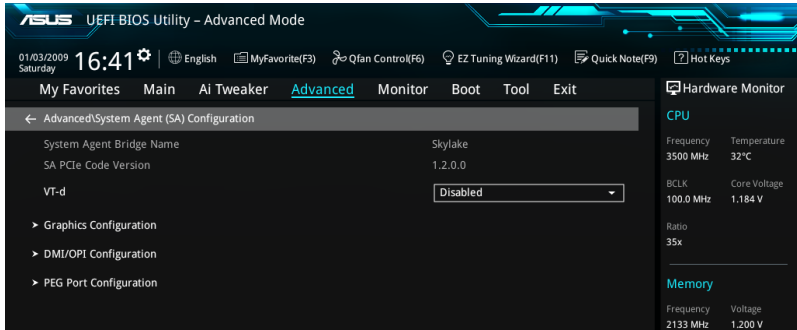
DMI Link ASPM Control [Disabled]

本項目用來設定 DMI Link 上 CPU 與 PCH 的 ASPM (Active State Power Management) 功能。在 CPU 與 PCH 中的 ASPM Control 都要設定為啟動才能使 ASPM 功能生效。設定值有：[Disabled] [L1]。

PEG ASPM Support [Disabled]

本項目用來選擇 ASPM state 的節能狀態，或使用華碩最佳化節能設定。設定值有：[Disabled] [Auto] [ASPM L0s] [ASPM L1] [ASPM L0sL1]。

3.6.3 系統代理設定 (System Agent Configuration)



VT-d [Disabled]

本項目用來啟動或關閉 Intel 虛擬化技術。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Graphics Configuration

本項目用來選擇以 CPU 或 PCIe 顯示裝置作為優先使用的顯示裝置。

Primary Display [Auto]

本項目用來選擇以 iGPU 或 PCIe 顯示裝置作為優先使用的顯示裝置。設定值有：[Auto] [IGFX] [PEG] [PCI-E]。

iGPU Graphics Multi-Monitor [Disabled]

本項目用來啟動 iGPU 多重顯示功能。iGPU 共享系統記憶體固定為 64MB。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

DMI/OPI Configuration

本項目用來設定 DMI (Direct Media Interface) 以 PCI-E 2.0 速度運作。

DMI Max Link Speed [Auto]

設定為 [Enabled] 時，DMI 會以 PCI-E 2.0 速度運作。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

PEG Port Configuration

本項目用來設定 PEG Port 設定值。

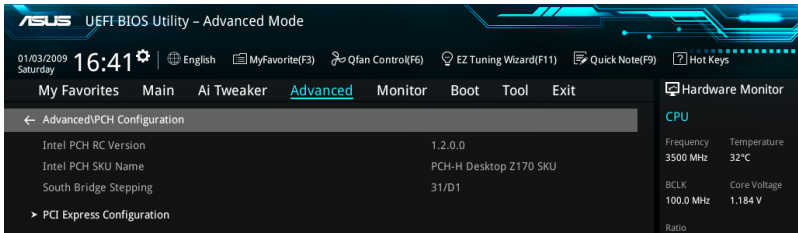
PCIEx16_1 Link Speed [Auto]

本項目用來設定 PCIEx16_1 運作速度。設定值有：[Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]。

PCIEx16_2 Link Speed [Auto]

本項目用來設定 PCIEx16_2 運作速度。設定值有：[Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]。

3.6.4 PCH 設定 (PCH Configuration)



PCI Express Configuration

本項目用來管理與設定 PCI Express 插槽。

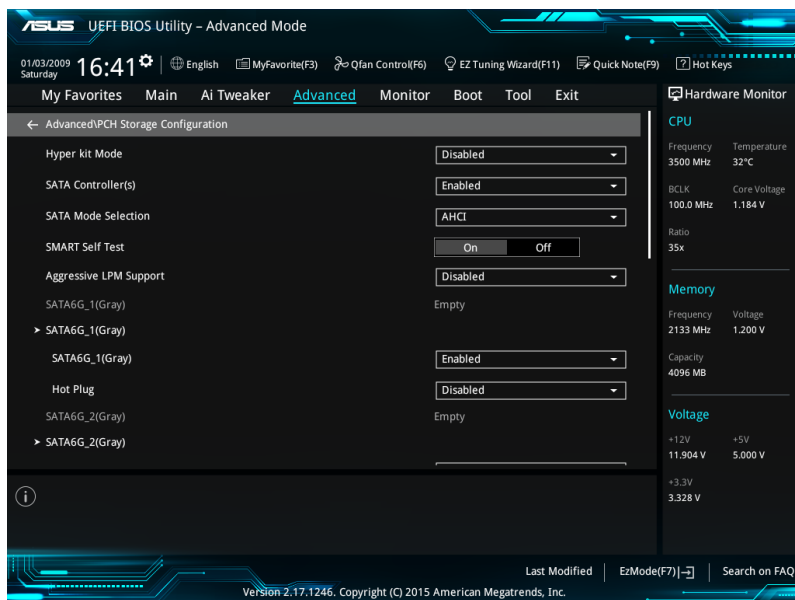
PCIe Speed [Auto]

本項目用來讓系統自動選擇 PCI Express 連接埠速度。設定為 [Gen1] 時，PCI-E 連接埠會以 PCI-E 1.0 速度運作。設定為 [Gen2] 時，PCI-E 連接埠會以 PCI-E 2.0 速度運作。設定值有：[Auto] [Gen1] [Gen2]。

3.6.5 PCH 儲存裝置設定 (PCH Storage Configuration)

當您進入 BIOS 設定程式時，BIOS 設定程式將自動偵測已安裝的 SATA 裝置。當未偵測到 SATA 裝置時將顯示 **Not Present**。

將捲軸往下捲動來顯示以下項目。



Hyper kit Mode [Disabled]

本項目用來設定 M2 裝置。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

SATA Controller(s) [enabled]

本項目用來設定 SATA 裝置的自動偵測功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

SATA Mode Selection [AHCI]

本項目可設定 SATA 硬體裝置的相關設定。

[AHCI] 若要 Serial ATA 硬體裝置使用 Advanced Host Controller Interface (AHCI) 模式，請將本項目設定為 [AHCI]。AHCI 模式可讓內建的儲存裝置啟動進階的 Serial ATA 功能，藉由原生指令排序技術來提升工作效能。

[RAID] 若要在 Serial ATA 硬碟設定 RAID 磁碟陣列，請將本項目設定為 [RAID]。



以下項目只有在 SATA Mode Selection 設定為 [RAID] 時才會出現。

M.2 PCIe Storage RAID Support [Disabled]

設定值有：[Disabled] [Enabled]

SATA Express PCIe Storage RAID Support [Disabled]

設定值有：[Disabled] [Enabled]

PCIEX16_3 PCIe Storage RAID Support [Disabled]

設定值有：[Disabled] [Enabled]

SMART Self Test [On]

本項目用來開啟或關閉 POST 期間所有硬碟的 SMART 自我測試。設定值有：[On] [Off]。

Aggressive LPM Support [Disabled]

本項目為 LPM (連結電源管理, link power management) 設計, 支援更好的能源節省。設定為關閉時, SATA 連接埠的熱抽換功能也會關閉。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

SATA6G_1(Gary) - SATA6G_6(Gary)

SATA6G_1(Gary) - SATA6G_6(Gary) [Enabled]

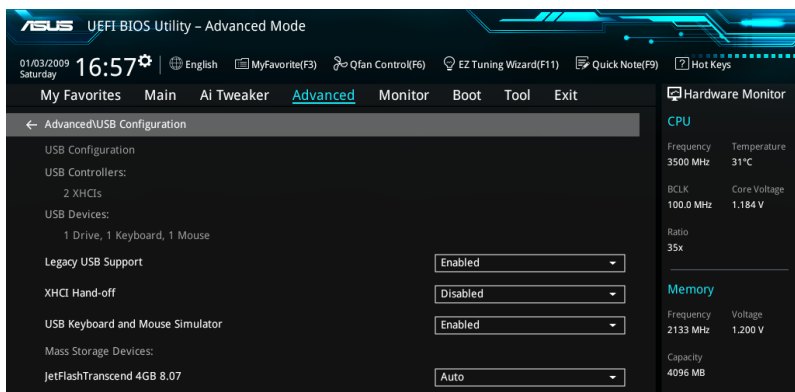
本項目可選擇 SATA 連接埠。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Hot Plug [Disabled]

這些項目用來啟動或關閉支援 SATA 熱抽換功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.6.6 USB 裝置設定 (USB Configuration)

本選單可讓您變更 USB 裝置的各項相關設定。



在 **USB Devices** 項目中會顯示自動偵測到的數值或裝置。若無連接任何裝置，則會顯示 **None**。

Legacy USB Support [Enabled]

[Enabled] 啟動在傳統作業系統中支援 USB 裝置功能。

[Disabled] USB 裝置只能在 BIOS 程式設定中使用，無法在啟動裝置列表中被偵測到。

[Auto] 系統可以在開機時使自動偵測是否有 USB 裝置存在，若是，則啟動 USB 控制器。

XHCI Hand-off [Disabled]

[Enabled] 啟動支援沒有 EHCI hand-off 功能的作業系統。

[Disabled] 關閉本功能。

USB Keyboard and Mouse Simulator [Enabled]

[Enabled] 啟動支援沒有鍵盤與滑鼠功能的 Windows 7 作業系統。

[Disabled] 關閉本功能。



關閉此功能前請先確認已安裝了 USB 驅動程式。

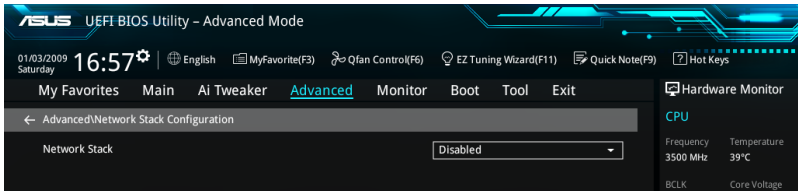
USB Single Port Control

本項目用來啟動或關閉個別 USB 連接埠。



USB 連接埠的位置請參考 1.2.2 主機板結構圖 的說明。

3.6.7 網路協定堆疊設定 (Network Stack Configuration)



Network Stack [Disable]

本項目用來啟動或關閉 UEFI 網路協定堆疊 (network stack) 功能。設定值有：[Disable] [Enable]。



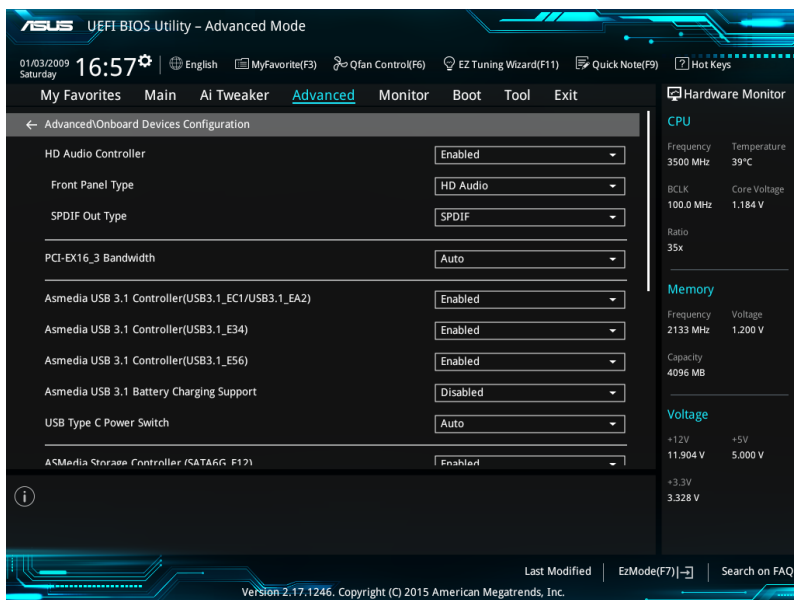
以下選項只有在 Network Stack 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Ipv4/Ipv6 PXE Support [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 Ipv4/Ipv6 PXE 開機選項。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.6.8 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)

將捲軸往下捲動來顯示以下項目。



HD Audio Controller [Enabled]

[Enabled] 啟動高傳真音效控制器。

[Disabled] 關閉這個控制器。



以下選項只有在 HD Audio Controller 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Front Panel Type [HD]

本項目可以讓您依照前面板音效模組支援的音效標準，將前面板音效連接埠 (AAFP) 模式設定為 legacy AC' 97 或是高傳真音效。

[HD] 將前面板音效連接埠 (AAFP) 模式設定為高傳真音效。

[AC97] 將前面板音效連接埠 (AAFP) 模式設定為 legacy AC' 97。

SPDIF Out Type [SPDIF]

[SPDIF] 設定為 SPDIF 輸出。

[HDMI] 設定為 HDMI 輸出。

PCI-EX16_3 Bandwidth [Auto]

[Auto] 本項目若 SATA Express_2 啟用時，以 x2 模式運作。

[X4 mode] 本項目以 x4 模式運作以獲得最佳效能，並且關閉 SATA Express_2。

U.2 Bandwidth [Auto]

[Auto] 本項目若 SATA6G_34 啟用時，以 x2 模式運作。

[X4 mode] 本項目以 x4 模式運作以獲得最佳效能，並且關閉 SATA6G_34。

M.2 and SATA Express_1 Bandwidth [Auto]

[Auto] 系統指派頻寬優先權給 M.2 插槽並關閉 SATA Express_1 的 PCIE 模式。若未連接 M.2 裝置，則 SATA 插槽仍可使用。

[SATA Express] 系統指派頻寬優先權給 SATA Express_1 插槽並關閉 M.2 插槽。

ASMedia USB 3.1 Controller (USB 3.1_EC1/USB3.1EA2) [Enabled]

本項目用來啟動系統的 ASMedia® USB 3.1 控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

ASMedia USB 3.1 Battery Charging Support [Disabled]

本項目用來啟動系統支援 ASMedia® USB 3.1 電池充電功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

USB Type C Power Switch [Auto]

[Auto] 本項目會自動偵測 USB Type C 並提供穩定的電源。

[Enabled] 本項目讓 USB Type C 連結埠一直提供穩定的電源。

ASMedia Storage Controller (SATA6G_E12) [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 ASM1061 儲存控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



以下選項只有在 ASM1061 Storage Controller 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Windows Hot-plug Notification [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 Windows 作業系統的熱抽換通知功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

ASPM Support [Enabled]

本項目用來設定當 SATA6G_E12 插槽使用 ASM1060 儲存控制器時啟動或關閉 ASPM 控制器來節省電源。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Intel LAN Controller (LAN1-LAN2) [Enabled]

[Enabled] 啟動 Intel LAN1/2 網路控制器。

[Disabled] 關閉此控制器。



以下選項只有在 Intel LAN Controller 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Intel PXE OPROM (LAN1-LAN2) [Disabled]

本項目可讓您開啟或關閉 Intel 網路控制器的 PXE OptionRom。設定值有：
[Enabled] [Disabled]。

Bluetooth Controller [Enabled]

[Enabled] 啟動內建的藍牙控制器。

[Disabled] 關閉內建的控制器。

Wi-Fi Controller [Enabled]

[Enabled] 啟動內建的 Wi-Fi 控制器。

[Disabled] 關閉內建的控制器。

Chipset LED Design Switch [Auto]

[Auto] 指示燈只有在系統有供電及運作時會亮起。

[Enabled] 指示燈在 S0 (工作中)、S3 (休眠)、S5 (軟關機) 時會亮起。在 S5 狀態且 ErP Ready 項目為啟動時，指示燈不會亮起。

[Disabled] 指示燈不會亮起。

CPU Area LED Design Switch [Auto]

[Auto] 指示燈只有在系統有供電及運作時會亮起。

[Enabled] 指示燈在 S0 (工作中)、S3 (休眠)、S5 (軟關機) 時會亮起。在 S5 狀態且 ErP Ready 項目為啟動時，指示燈不會亮起。

[Disabled] 指示燈不會亮起。

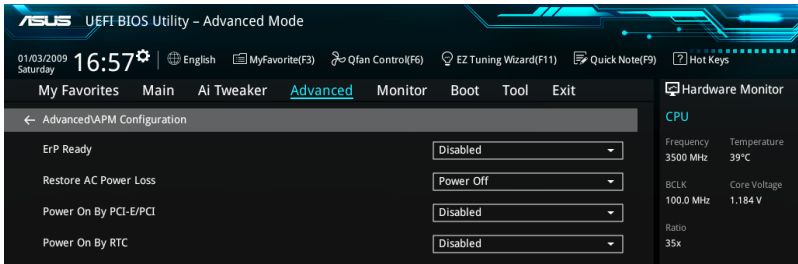
Audio LED Design Switch [Auto]

[Auto] 指示燈只有在系統有供電及運作時會亮起。

[Enabled] 指示燈在 S0 (工作中)、S3 (休眠)、S5 (軟關機) 時會亮起。在 S5 狀態且 ErP Ready 項目為啟動時，指示燈不會亮起。

[Disabled] 指示燈不會亮起。

3.6.9 進階電源管理設定 (APM Configuration)



ErP Ready [Disabled]

在 S4+S5 或 S5 休眠模式下關閉某些電源，減少待機模式下電力的流失，以符合歐盟能源使用產品 (Energy Related Product) 的規範。網路喚醒功能 (WOL)、USB 喚醒功能、音效，及主機板上 LED 指示燈的電源將會關閉，您可能無法使用網路功能、USB 喚醒功能及音效提醒等。設定值有：[Disabled] [Enabled (S4+S5)] [Enabled (S5)]。

Restore AC Power Loss [Power Off]

- [Power On] 系統在電源中斷之後維持開機狀態。
- [Power Off] 系統在電源中斷之後進入關閉狀態。
- [Last State] 將系統設定回復到電源未中斷之前的狀態。

Power On By PCI-E/PCI [Disabled]

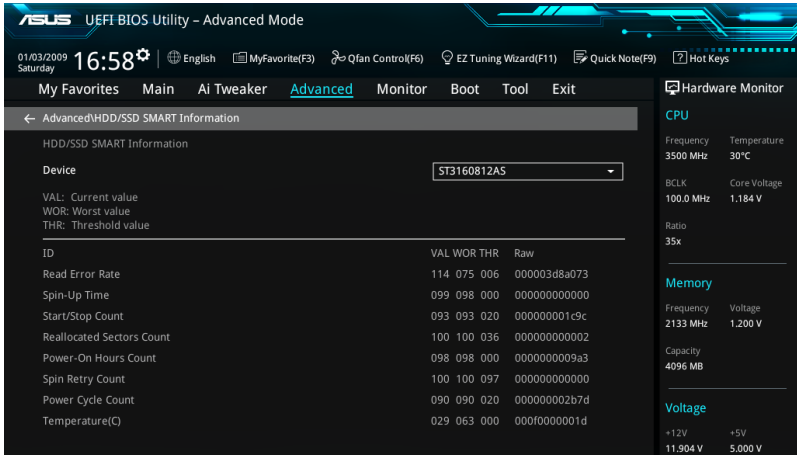
本項目用來啟動或關閉內建網路控制器或其他安裝的 PCI-E 網路卡的喚醒功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Power On By RTC [Disabled]

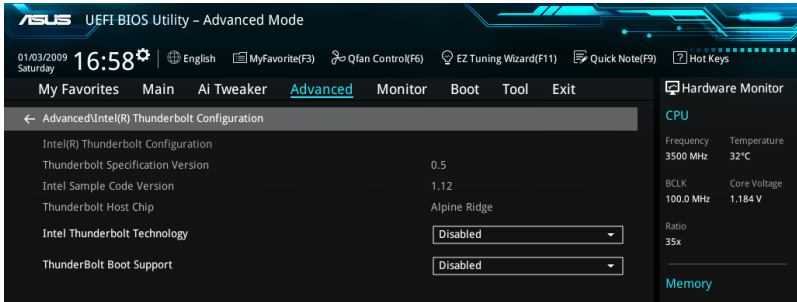
- [Disabled] 關閉即時時鐘 (RTC) 喚醒功能。
- [Enabled] 當您設為 [Enabled] 時，將出現 RTC Alarm Date (Days) 與 Hour/Minute/Second 子項目，您可自行設定時間讓系統自動開機。

3.6.10 HDD/SSD SMART Information

本選單顯示已連結裝置的 SMART information。



3.6.11 Intel® Thunderbolt



Intel Thunderbolt Technology [Disabled]

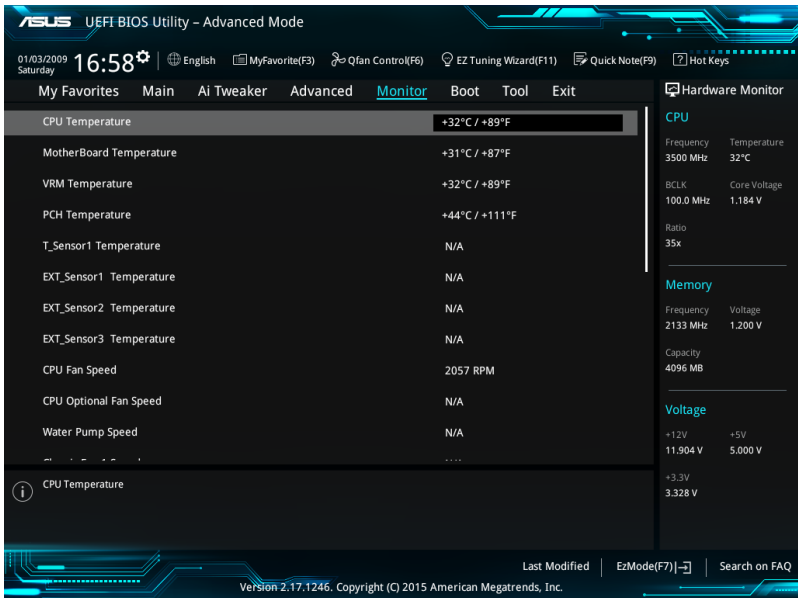
本項目用來啟動或關閉 Intel ThunderBolt 技術。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

ThunderBolt Boot Support [Enabled]

本項目用來支援啟動 ThunderBolt。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.7 監控選單 (Monitor menu)

監控選單可讓您檢視系統溫度/電力狀態，並可用來變更風扇設定。
往下捲動來顯示其他 BIOS 項目。



CPU Temperature/MB Temperature/VRM Temperature/PCH Core Temperature/T_SENSOR1 Temperature/EXT SENSOR 1-3 Temperature [xxx°C/xxx°F]

本系列主機板具備了中央處理器、主機板、VRM、PCH Core 與 SENSOR1 的溫度感測器，可自動偵測並顯示目前主機板與處理器的溫度。若是您不想顯示偵測的溫度，請選擇 [Ignore]。

CPU Fan Speed、CPU Optional Fan、Water Pump Speed、Chassis Fan 1-4 Speed、EXT Fan 1-3 [xxxxRPM] or [Ignored]/[N/A]

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有風扇的轉速 RPM (Rotations Per Minute) 監控，所有的風扇都設定了轉速安全範圍，一旦風扇轉速低於安全範圍，華碩智慧型主機板就會發出警訊，通知使用者注意。如果風扇並未連接至主機板，本項目會顯示 N/A。若是您不想顯示偵測的速度，請選擇 [Ignore]。

CPU Core Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

本系列主機板具有電壓監控的功能，用來確保主機板以及 CPU 接受正確的電壓準位，以及穩定的電流供應。若是您不想偵測這些項目，請選擇 [Ignore]。

Qfan Configuration

Qfan Tuning

點選本項目會自動偵測最低速度並設定每個風扇的最小工作週期。

CPU Q-Fan Control [Auto]

本項目用來設定 CPU Q-Fan 運作模式。

- [Auto] 偵測安裝的處理器風扇類型並自動切換控制模式。
- [PWM Mode] 在 PWM 模式啟動 CPU Q-Fan 控制來使用 4-pin 處理器風扇。
- [DC Mode] 當安裝 3-pin 的處理器風扇時，請選擇本項目來使用 Q-Fan 控制的 DC 模式。
- [Disabled] 關閉 CPU Q-Fan 控制功能。

CPU Fan Step Up [0 sec]

本項目可以讓您設定 CPU Fan Step Up 的數值。設定值有：[0 sec] [2.1 sec] [2.8 sec] [3.6 sec] [4.5 sec] [5.0 sec] [6.3 sec] [8.5 sec] [12 sec] [25 sec]。

CPU Fan Step Down [0 sec]

本項目可以讓您設定 CPU Fan Step Down 的數值。設定值有：[0 sec] [2.1 sec] [2.8 sec] [3.6 sec] [4.5 sec] [5.0 sec] [6.3 sec] [8.5 sec] [12 sec] [25 sec]。

CPU Fan Speed Low Limit [200 RPM]

本項目可以讓您設定 CPU Q-Fan Control 的功能及處理器風扇速度。設定值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]。

CPU Fan Profile [Standard]

本項目用來設定處理器風扇適當的效能。

- [Standard] 設定為 [Standard] 讓處理器風扇依據處理器的溫度自動調整。
- [Silent] 設定為 [Silent] 將風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的執行環境。
- [Turbo] 設定為 [Turbo] 來獲得處理器風扇的最大轉速。
- [Manual] 設定為 [Manual] 來指派詳細的風扇轉速控制參數。



以下的項目只有在 CPU Fan Profile 設為 [Manual] 時才會出現。

CPU Upper Temperature [70]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器溫度的最大值。數值的變更範圍由 25°C 至 75°C。

CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器風扇的最大工作週期。數值的變更範圍由 20% 至 100%。

CPU Middle Temperature [25]

使用 <+> 與 <-> 鍵設定處理器的中間溫度，數值的變更範圍由 25°C 至 75°C。

CPU Fan Middle Duty Cycle(%) [20]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器風扇的中間工作週期。數值的變更範圍由 20% 至 100%。

CPU Lower Temperature [20]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器溫度的最小值。數值的變更範圍由 20°C 至 75°C。

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器風扇的最小工作週期。數值的變更範圍由 0% 至 100%。

Chassis Fan 1-4 Q-Fan Control [DC Mode]

這些項目用來設定主機板機殼風扇的 Q-Fan control 為 DC 模式、PWM 模式或關閉 Q-Fan controls 功能。設定值有：[Disabled] [DC Mode] [PWM Mode]。

Chassis Fan 1-4 Q-Fan Source [CPU]

本項目用來根據選擇的溫度來源控制指派的風扇。設定值有：[CPU] [MotherBoard] [VRM] [PCH] [T_SENSOR1] [EXT_Sensor1] [EXT_Sensor2] [EXT_Sensor3]。



若選擇 EXT_SENSOR1-3，請將熱敏電阻排線插在 EXT_TS1-3 接頭，並將熱敏電阻排線接頭貼在溫度來源的元件上。

Chassis Fan 1-4 Step Up [0 sec]

本項目可以讓您設定 CPU Fan Step Up 的數值。設定值有：[0 sec] [12 sec] [25 sec] [51 sec] [76 sec] [102 sec] [127 sec] [153 sec] [178 sec] [204 sec]。

Chassis Fan 1-4 Step Down [0 sec]

本項目可以讓您設定 CPU Fan Step Down 的數值。設定值有：[0 sec] [12 sec] [25 sec] [51 sec] [76 sec] [102 sec] [127 sec] [153 sec] [178 sec] [204 sec]。

Chassis Fan 1-4 Speed Low Limit [300 RPM]

本項目用來關閉或設定機殼風扇警告轉度。設定值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]。

Chassis Fan 1-4 Profile [Standard]

本項目用來設定機殼風扇適當的效能。

- [Standard] 讓機殼風扇依據處理器的溫度自動調整。
- [Silent] 將風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的執行環境。
- [Turbo] 獲得機殼風扇的最大轉速。
- [Manual] 指派詳細的風扇轉速控制參數。



以下項目只有在 Chassis Fan Profile 設為 [Manual] 時才會出現。

Chassis Fan 1-4 Upper Temperature [70]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼溫度的最大值。數值的變更範圍由 20°C 至 75°C。

Chassis Fan 1-4 Max. Duty Cycle(%) [100]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的最大工作週期。數值的變更範圍由 20% 至 100%。

Chassis Fan 1-4 Middle Temperature [45]

使用 <+> 與 <-> 鍵設定機殼風扇的中間溫度。數值的變更範圍由 20°C 至 75°C。

Chassis Fan 1-4 Middle Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的中間工作週期。數值的變更範圍由 20% 至 100%。

Chassis Fan 1-4 Lower Temperature [40]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇溫度的最小值。數值的變更範圍由 20°C 至 75°C。

Chassis Fan 1-4 Min. Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的最小工作週期。數值的變更範圍由 0% 至 100%。

ASUS FAN EXTENSION CARD 所配置的項目

Extension Fan 1-3 Q-Fan Control [DC Mode]

這些項目用來設定主機板機殼風扇的 Q-Fan control 為 DC 模式、PWM 模式或關閉 Q-Fan controls 功能。設定值有：[Disabled] [DC Mode] [PWM Mode]。

Extension Fan 1-3 Q-Fan Source [CPU]

本項目用來根據選擇的溫度來源控制指派的風扇。設定值有：[CPU] [MotherBoard] [VRM] [PCH] [T_SENSOR1] [EXT_Sensor1] [EXT_Sensor2] [EXT_Sensor3]。



若選擇 EXT_SENSOR1-3，請將熱敏電阻排線插在 EXT_TS1-3 接頭，並將熱敏電阻排線接頭貼在溫度來源的元件上。

Extension Fan 1-3 Speed Low Limit [200 RPM]

本項目用來關閉或設定機殼風扇警告轉度。設定值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]。

Extension Fan 1-3 Profile [Standard]

本項目用來設定機殼風扇適當的效能。

- [Standard] 讓機殼風扇依據處理器的溫度自動調整。
- [Silent] 將風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的執行環境。
- [Turbo] 獲得機殼風扇的最大轉速。
- [Manual] 指派詳細的風扇轉速控制參數。



以下項目只有在 Extension Fan Profile 設為 [Manual] 時才會出現。

Extension Fan 1-3 Upper Temperature [70]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼溫度的最大值。數值的變更範圍由 20°C 至 75°C。

Extension Fan 1-3 Max. Duty Cycle(%) [100]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的最大工作週期。數值的變更範圍由 20% 至 100%。

Extension Fan 1-3 Middle Temperature [45]

使用 <+> 與 <-> 鍵設定機殼風扇的中間溫度。數值的變更範圍由 20°C 至 75°C。

Extension Fan 1-3 Middle Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的中間工作週期。數值的變更範圍由 20% 至 100%。

Extension Fan 1-3 Lower Temperature [40]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇溫度的最小值。數值的變更範圍由 20°C 至 75°C。

Extension Fan 1-3 Min. Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的最小工作週期。數值的變更範圍由 0% 至 100%。

Water Pump Control [Disabled]

這些項目用來設定主機板的 Water Pump 為 DC 模式、PWM 模式或關閉 Water Pump 功能。設定值有：[Disabled] [DC Mode] [PWM Mode]。



以下項目只有在 Water Pump Control 設為 [DC Mode] 或 [PMW Mode] 時才會出現。

Water Pump Upper Temperature [70]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼溫度的最大值。數值的變更範圍由 20°C 至 75°C。

Water Pump Max. Duty Cycle(%) [100]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的最大工作週期。數值的變更範圍由 20% 至 100%。

Water Pump Middle Temperature [45]

使用 <+> 與 <-> 鍵設定機殼風扇的中間溫度。數值的變更範圍由 20°C 至 75°C。

Water Pump Middle Duty Cycle(%) [10]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的中間工作週期。數值的變更範圍由 20% 至 100%。

Water Pump Lower Temperature [40]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇溫度的最小值。數值的變更範圍由 20°C 至 75°C。

Water Pump Min. Duty Cycle(%) [100]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的最小工作週期。數值的變更範圍由 0% 至 100%。

Anti Surge Support [On]

本功能可以讓您開啟或關閉 OVP（過高電壓保護，Over Voltage Protection）與 UVP（過低電壓保護，Under Voltage Protection）功能。當電壓超過安全範圍時可能會導致系統自動關機以保護主機板上的元件。設定值有：[On] [Off]。

3.8 啟動選單（Boot menu）

本選單可讓您變更系統啟動裝置與相關功能。

ASUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode

01/03/2009 Saturday 16:58 English MyFavorite(F3) Qfan Control(F6) EZ Tuning Wizard(F11) Quick Note(F9) Hot Keys

My Favorites Main Ai Tweaker Advanced Monitor **Boot** Tool Exit

Boot Configuration

Fast Boot **Enabled**

Next Boot after AC Power Loss Normal Boot

DirectKey (DRCT) Enabled

Boot Logo Display Auto

POST Delay Time 3 sec

Boot up NumLock State Enabled

Above 4G Decoding Disabled

Wait For 'F1' If Error Enabled

Option ROM Messages Enabled

Interrupt 19 Capture Disabled

Hardware Monitor

CPU

Frequency	Temperature
3500 MHz	32°C
BCLK	Core Voltage
100.0 MHz	1.184 V
Ratio	
35x	

Memory

Frequency	Voltage
2133 MHz	1.200 V
Capacity	
4096 MB	

Voltage

+12V	+5V
11.904 V	5.000 V
+3.3V	
3.328 V	

① Enables or disables boot with initialization of a minimal set of devices required to launch active boot option. Has no effect for BBS boot options.

Fast Boot [Enabled]

[Disabled] 系統返回正常開機速度。

[Enabled] 加速系統啟動速度。



以下的項目只有在 Fast Boot 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]

[Normal Boot] 電源中斷後，在下次啟動時恢復至正常啟動速度。

[Fast Boot] 電源中斷後，在下次啟動時加快啟動速度。

DirectKey (DRCT) [Enabled]

[Disabled] 關閉 DirectKey 按鈕功能，當按下 DirectKey 按鈕時系統僅會啟動或關機。

[Enabled] 當按下 DirectKey 按鈕時系統會啟動並直接進入 BIOS。

Boot Logo Display [Auto]

[Auto] 設定在開機自我偵測 (POST) 過程中的開機畫面。

[Full Screen] 設定在開機自我偵測 (POST) 過程中的開機畫面為全螢幕。

[Disabled] 關閉全螢幕個人化開機畫面功能。



以下項目只有在 Boot Logo Display 設為 [Auto] 與 [Full Screen] 時才會出現。

Post Delay Time [3 sec]

本項目可以讓您選擇 POST 的等候時間，以更快進入 BIOS。您可以在正常啟動下僅執行 POST 延後。數值的變更範圍由 0 秒至 10 秒。



本功能僅支援正常啟動時使用。



以下項目只有在 Boot Logo Display 設為 [Disabled] 時才會出現。

Post Report [5 sec]

本項目可以讓您選擇 POST 的等候時間。設定值有：[1 sec] - [10 sec] [Until Press ESC]。

Bootup NumLock State [Enabled]

本項目用來啟動或關閉開機時 NumLock 鍵自動開啟的功能。

Above 4G Decoding [Disabled]

本項目用來讓您在 4G 位址空間上解碼 64 位元裝置。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Wait For 'F1' If Error [Enabled]

當本項目設定為 [Enabled]，系統在開機過程出現錯誤訊息時，將會等待您按下 <F1> 鍵確認才會繼續進行開機程序。

Option ROM Messages [Force BIOS]

[Force BIOS] 選購裝置韌體資訊會在開機自我偵測時顯示。

[Keep Current] 在開機自我偵測時關閉選購裝置韌體資訊並只顯示華碩開機圖示。

Interrupt19 Capture [Disabled]

[Immediate] 立即執行 trap of INT19。

[Postponed] 在傳統開機程序執行 trap of INT19。

Setup Mode [EZ Mode]

[Advanced Mode] 將 Advanced Mode 設定為 BIOS 設定程式的預設值。

[EZ Mode] 將 EZ Mode 設定為 BIOS 設定程式的預設值。

CSM（相容性支援模組）

本項目用來設定 CSM（相容性支援模組）項目來完全支援各種 VGA、啟動裝置和附加裝置，藉以獲得最佳的相容性。

Launch CSM [Auto]

- [Auto] 系統將自動偵測啟動裝置和附加裝置。
- [Enabled] 為獲得更好的相容性，開啟 CSM 以完全支援非 UEFI 驅動的附加裝置或 Windows UEFI 模式。
- [Disabled] 關閉此功能。



以下的項目只有在 Launch CSM 設為 [Enabled] 時才會出現。

Boot Devices Control [UEFI and Legacy OpROM]

本項目用來選擇想要啟動的裝置類型。設定值有：[UEFI and Legacy OPROM] [Legacy OPROM only] [UEFI only]。

Boot from Network Devices [Legacy only]

本項目用來選擇想要執行的網路裝置。設定值有：[Legacy Only] [UEFI driver first] [Ignore]。

Boot from Storage Devices [Legacy Only]

本項目用來選擇想要執行的儲存裝置類型。設定值有：[Legacy Only] [UEFI driver first] [Ignore]。

Boot from PCIe/PCI Expansion Devices [Legacy Only]

本項目用來選擇想要執行的 PCIe/PCI 擴充裝置類型。設定值有：[Legacy Only] [UEFI driver first]。

Secure Boot

本項目用來設定 Windows[®] 安全啟動的相關參數以及管理系統金鑰，以提升系統在開機自我偵測（POST）時的安全性，避免受到未授權的使用者與惡意軟體的危害。

OS Type [Windows UEFI mode]

- [Windows UEFI Mode] 本項目用來選擇安裝的作業系統。執行 Microsoft[®] 安全啟動檢查。只有在 Windows[®] UEFI 模式或其他 Microsoft[®] 安全啟動相容作業系統中啟動時選擇此項目。
- [Other OS] 在 Windows[®] 非 UEFI 模式中啟動時獲得最佳功能。Microsoft[®] 安全啟動功能僅可在 Windows[®] UEFI 模式下正確執行。

Key Management

本項目可以讓您管理安全啟動的金鑰。

Install Default Secure Boot keys

本項目用來立即載入預設的安全啟動金鑰、平台金鑰（PK）、金鑰交換金鑰註冊金鑰（KEK）、認證簽名資料庫（db）和撤銷簽名資料庫（dbx）。當載入預設的安全啟動金鑰後，PK 狀態會變為載入模式。

Save Secure Boot Keys

本項目用來將平台金鑰 (PK) 儲存至 USB 儲存裝置。

PK Management

平台金鑰 (PK) 鎖定並保護韌體遭到未授權的變更。在進入作業系統前需先驗證平台金鑰 (PK)。

Set New Key

本項目用來由 USB 儲存裝置載入已下載平台金鑰 (PK)。



PK 檔案必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量結構。

Delete Key

本項目用來刪除系統中的平台金鑰 (PK)，當平台金鑰刪除後即無法使用安全啟動金鑰。設定值有：[Yes] [No]。

KEK Management

KEK (金鑰交換金鑰 [Key-exchange Key] 或金鑰註冊金鑰 [Key-Enrollment Key]) 用來管理簽名資料庫 (db) 與撤銷簽名資料庫 (dbx)。



Key-exchange Key (KEK) 指的是 Microsoft® Secure Boot Key-Enrollment Key (KEK)。

Delete Key

本項目用來刪除系統中的 KEK。設定值有：[Yes] [No]。

Set New Key

本項目用來由 USB 儲存裝置載入已下載 KEK。

Append Key

本項目用來由儲存裝置載入附加的 KEK，以管理附加的簽名資料庫 (db) 與撤銷簽名資料庫 (dbx)。



KEK 檔案必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量結構。

DB Management

db (認證簽名資料庫) 列出可以在單一電腦載入之 UEFI 應用程式、作業系統載入器與 UEFI 驅動程式的簽名者或圖片影像。

Delete Key

本項目用來刪除系統中的 db 檔案。設定值有：[Yes] [No]。

Set New Key

本項目用來由 USB 儲存裝置載入已下載的認證簽名資料庫 (db)。

Append Key

本項目用來由儲存裝置載入附加的認證簽名資料庫 (db)，以安全的載入更多的圖片影像。



db 檔案必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量結構。

DBX Management

dbx (撤銷簽名資料庫) 列出 db 項目中不再被信任且無法被載入之被禁止的圖片影像。

Delete Key

本項目用來刪除系統中的 dbx 檔案。

Set New Key

本項目用來由 USB 儲存裝置載入已下載的撤銷簽名資料庫 (dbx)。設定值有：[Yes] [No]。

Append Key

本項目用來由儲存裝置載入附加的撤銷簽名資料庫 (dbx)，以使更多的 db 圖片影像無法被載入。



dbx 檔案必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量結構。

Boot Option Priorities

本項目讓您自行選擇開機磁碟並排列開機裝置順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分別代表其開機裝置順序，而裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。



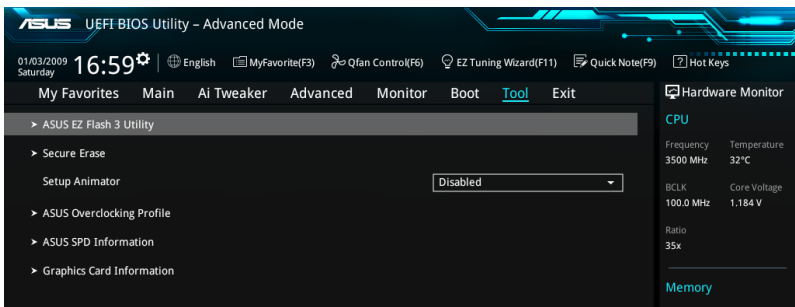
- 欲進入 Windows OS 安全模式時，請在開機自我偵測 (POST) 時按下 <F8> (Windows 8 不支援這項功能)。
 - 開機時您可以在 ASUS Logo 出現時按下 <F8> 選擇啟動裝置。
-

Boot Override

本項目將顯示可使用的裝置，裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。點選任一裝置可將該裝置設定為開機裝置。

3.9 工具選單 (Tools menu)

本工具選單可以讓您針對特別功能進行設定。請選擇選單中的選項並按下 <Enter> 鍵來顯示子選單。



Setup Animator

本項目用來啟動或關閉設定動畫。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.9.1 ASUS EZ Flash 3

本項目可以讓您啟動華碩 EZ Flash 3 程式，按下 <Enter> 會出現再次確認的視窗，請使用左右方向鍵選擇 [Yes] 或 [No]，接著按下 <Enter> 確認。



請參考 3.11.2 華碩 EZ Flash 3 的說明。

3.9.2 安全清除

固態硬碟 (SSD) 會隨著使用的時間與次數而降速。請定期清除固態硬碟，以維持良好速度。



安全清除僅限於 ACHI 模式時使用，請參考 [進階選單 > SATA 設定 > AHCI](#) 的說明。

欲使用安全清除功能，請參考 [進階選單 > 工具選單 > 安全清除](#) 的說明。

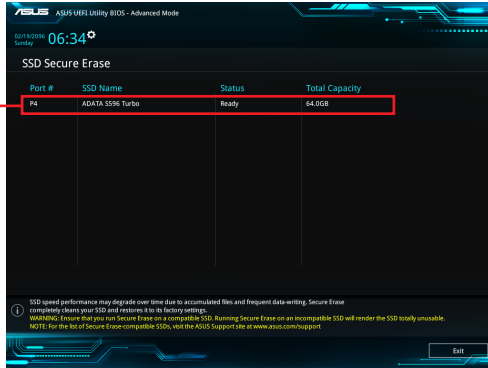


查看華碩官方論壇以了解更多安全清除固態硬碟的相關問題。為避免造成驅動器的不穩定，請勿在不相容的固態硬碟上清除資料。



- 對固態硬碟進行安全清除資料時，請勿將電腦關機或重新啟動。
- 安全清除只有在連接至 Intel® SATA 連接埠時才會出現。請參考手冊中 1.2.2 以獲得更多資訊。

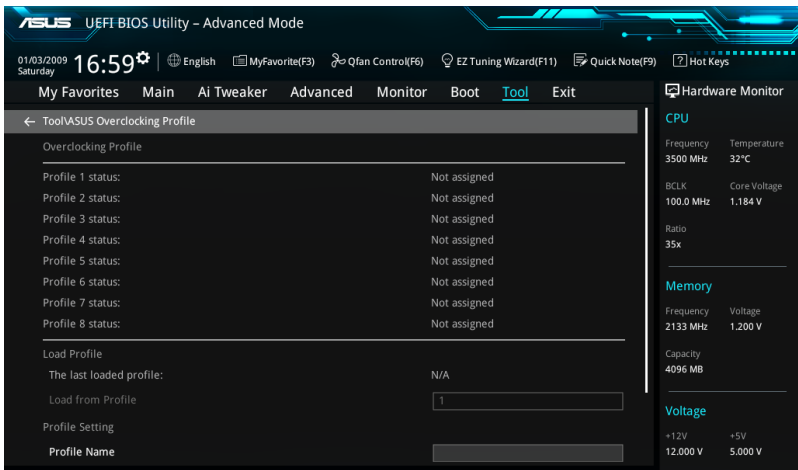
可執行的固態硬碟
(SSD)



- **Frozen.** 當選取的磁碟機狀態為 Frozen 時，不能執行安全清除。若要移除鎖定，應對 SSD 執行一次開機循環。透過將磁碟機先拔除後再插入即可完成此操作。
- **Locked.** 為避免無法順利於 SSD 執行安全清除，在執行安全清除時，請先解開已由華碩設定密碼的第三方軟體（Third-party software）。

3.9.3 ASUS O.C. Profile

本選單可以讓您儲存或載入 BIOS 設定。



Load from Profile

本項目可以讓您載入先前儲存在 BIOS Flash 中的 BIOS 設定。輸入一個儲存在 BIOS 設定中的設定檔編號，然後按下 <Enter> 鍵並選擇 **Yes** 來載入檔案。



- 當進行 BIOS 升級時，請勿關閉或重新啟動系統以免造成系統開機失敗。
- 建議您只在相同的記憶體/處理器設定與相同的 BIOS 版本狀態下，更新 BIOS 程式。

Profile Name

本項目用來輸入設定檔名稱。

Save to Profile

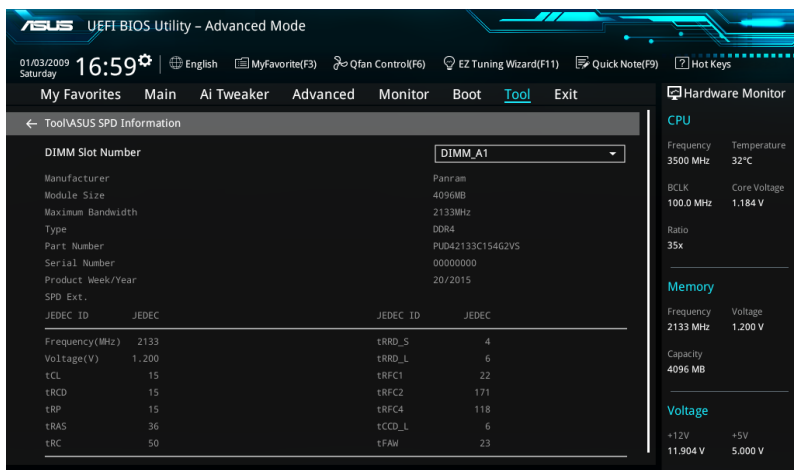
本項目可以讓您儲存目前的 BIOS 檔案至 BIOS Flash 中，並建立一個設定檔。從 1 至 8 選擇一個設定檔編號並輸入該編號，然後按下 <Enter> 鍵，接著選擇 **Yes**。

Load/Save Profile from/to USB Drive

本項目可以由 USB 儲存裝置載入或儲存設定檔，或是載入或儲存設定檔至 USB 儲存裝置。

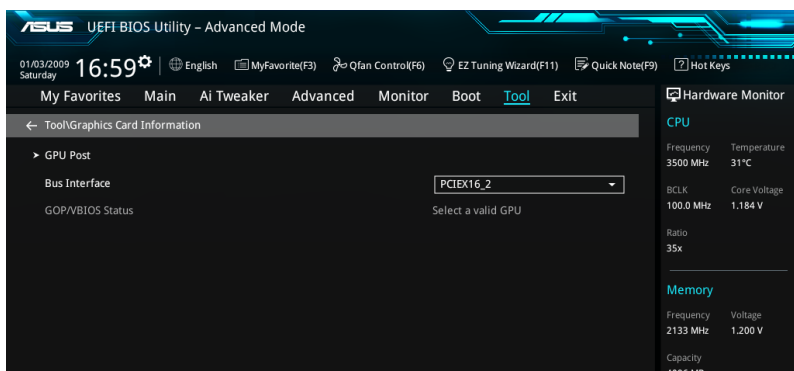
3.9.4 ASUS SPD Information

本選單顯示記憶體插槽的相關資訊。



3.9.5 Graphics Card Information

本選單顯示繪圖卡的相關資訊。



GPU Post

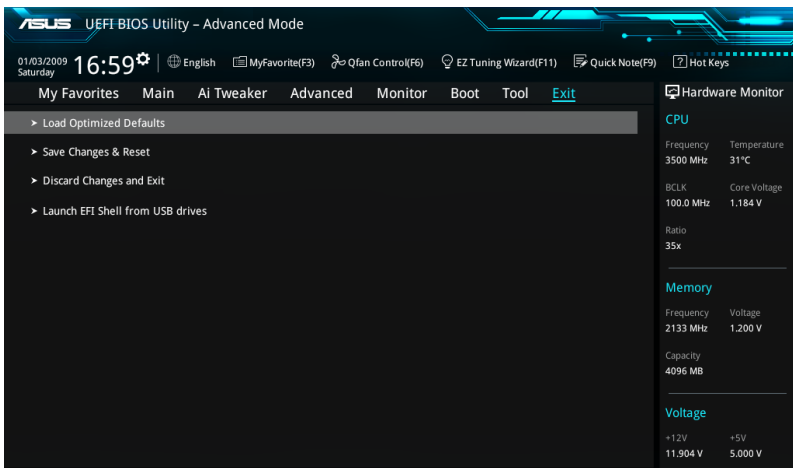
本項目顯示安裝在本主機板的顯示卡，並顯示建議安裝的顯示卡數量讓您獲得最佳效能。

Bus Interface

本項目可以讓您選擇 bus interface。設定值有：[PCIEX16_1] [PCIEX16_2]。

3.10 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式，並可儲存與取消對 BIOS 項目的變更。你也可以由 Exit 選單進入 EZ Mode。



Load Optimized Defaults

本項目可讓您載入 BIOS 程式設定選單中每個參數的預設值。當您選擇本項目或按下 <F5>，便會出現一個確認對話視窗，選擇 **Yes** 以載入預設值。

Save Changes & Reset

當您完成對 BIOS 設定程式所做的變更後，請選擇本項目或按下 <F10>，將會出現一個確認對話視窗，請選擇 **Yes** 以儲存設定並離開 BIOS 設定程式。

Discard Changes & Exit

本項目可讓您放棄所做的變更，並回復原先儲存的設定。在選擇本項目或按下 <Esc> 鍵後，將會出現一個確認對話視窗，請選擇 **Yes** 以放棄任何設定並載入原先儲存的設定，同時離開 BIOS 設定程式。

Launch UEFI Shell from USB devices

本項目可以讓您由含有資料系統的裝置中啟動 UEFI Shell (shellx64.efi)。

3.11 更新 BIOS 程式

華碩網站上提供有最新的 BIOS 程式，可以強化系統的穩定度、相容性或執行效能，但是執行 BIOS 程式更新是具有潛在性風險的，若是使用現有版本的 BIOS 程式都沒有發生問題時，**請勿手動執行更新 BIOS 程式**。不適當的 BIOS 程式更新可能會導致系統開機失敗。若有需要，請使用以下各節的方法來更新您的 BIOS 程式。



請造訪華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 來下載本主機板最新的 BIOS 程式。

1. **EZ Update**：在 Windows 作業系統中更新 BIOS 程式。
2. **ASUS EZ Flash 3**：使用 USB 隨身碟來更新 BIOS。
3. **ASUS CrashFree BIOS 3**：當 BIOS 檔案遺失或損毀時，可以使用 USB 隨身碟或主機板的驅動程式與公用程式光碟來更新 BIOS。

上述軟體請參考相關章節的詳細使用說明。

3.11.1 EZ Update

EZ Update 是一套可以讓您在 Windows 作業系統下，用來更新主機板 BIOS 檔案的公用程式。



- 在使用 EZ Update 之前，請先確認您已經經由內部網路對外連接，或者經由網際網路服務供應商 (ISP) 所提供的連線方式連接到網際網路。
 - 這個程式可以在主機板附贈的驅動程式及公用程式光碟中找到。
 - 請參考 **4.4.3 EZ Update** 一節的說明進行 BIOS 檔案更新。
-

3.11.2 華碩 EZ Flash 3

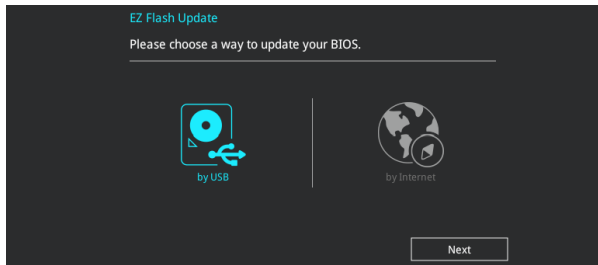
華碩 EZ Flash 3 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機片的冗長程序或是到 DOS 模式下執行。



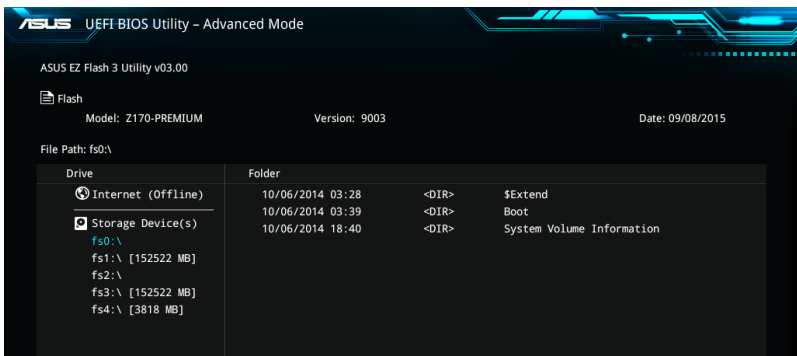
請至華碩網站 <http://tw.asus.com> 下載最新的 BIOS 程式檔案。

請依照以下步驟透過 USB 更新 BIOS 程式：

1. 進入 BIOS 設定程式的 **Advanced Mode**，選擇 **Tool > ASUS EZ Flash Utility**，接著請按下 <Enter> 鍵。
2. 將儲存有最新的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
3. 選擇 **by USB**。



4. 請使用 <Tab> 鍵操控 **Drive** 區域。
5. 請利用上/下方向鍵找到存放有最新 BIOS 檔案的 USB 隨身碟，接著請按下 <Enter> 鍵。
6. 請使用 <Tab> 鍵操控 **Folder Info** 區域。
7. 請利用上/下方向鍵找到 USB 隨身碟中最新的 BIOS 檔案，接著請按下 <Enter> 鍵開始 BIOS 更新作業。當 BIOS 更新作業完成後請重新啟動電腦。





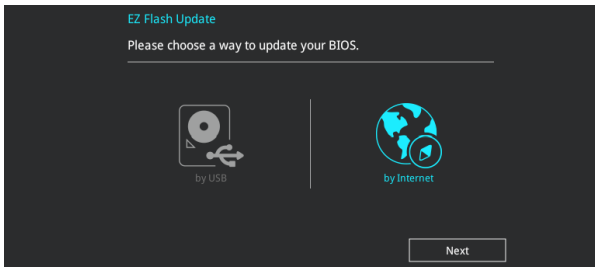
- 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式的單一磁區 USB 隨身碟。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。



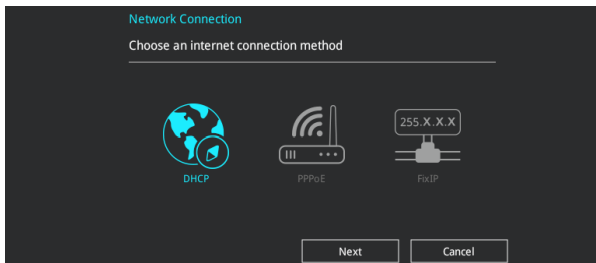
請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱 3.10 離開 BIOS 程式 一節中 Load Optimized Defaults 項目的詳細說明。

請依照以下步驟透過網際網路更新 BIOS 程式：

1. 進入 BIOS 設定程式的 **Advanced Mode**，選擇 **Tool > ASUS EZ Flash Utility**，接著請按下 <Enter> 鍵。
2. 選擇 **by Internet**。



3. 請利用左右向鍵選擇網路連線，接著請按下 <Enter> 鍵。



4. 按照操作步驟完成 BIOS 更新作業。
5. 當 BIOS 更新作業完成後請重新啟動電腦。



請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱 3.10 離開 BIOS 程式 一節中 Load Optimized Defaults 項目的詳細說明。

3.11.3 華碩 CrashFree BIOS 3

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損時，可以輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟，或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟中回復 BIOS 程式的資料。



在驅動程式及公用程式光碟中的 BIOS 程式版本可能會比官方網站上的 BIOS 程式版本舊，若是想要使用更新的 BIOS 程式，請至 <http://support.asus.com> 網站下載，並儲存在可攜式儲存裝置中。

回復 BIOS 程式

請依照下列步驟使用公用程式光碟回復 BIOS 程式：

1. 啟動系統。
2. 將主機板的公用程式光碟放入光碟機，或是將含有最新或原始的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
3. 接著工具程式便會自動檢查光碟片或儲存裝置中是否存有 BIOS 檔案。當搜尋到 BIOS 檔案後，工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並自動進入 ASUS EZ Flash 3 程式。
4. 系統需要您進入 BIOS 程式來回復 BIOS 設定，為了確保系統的相容性與穩定性，建議您按下 <F5> 按鍵來載入 BIOS 程式的預設值。



當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。

4.1 安裝作業系統



由於主機板與周邊硬體裝置的選項設定繁多，本章僅就軟體的安裝程式供您參考。您也可以參閱您使用的作業系統說明檔案以取得更詳盡的資訊。

4.1.1 在 100 系列主機板上安裝 Windows® 7 與 USB 3.0 驅動程式

根據晶片組規格，100 系列需要預先載入 USB 3.0 驅動程式以便在安裝 Windows® 7 作業系統的過程中使用滑鼠與鍵盤。本章節主要提供您預載 USB 3.0 驅動程式與安裝 Windows® 7 的方法與資訊。

方法一：使用 SATA 光碟機 及 USB 裝置

使用華碩隨附的驅動程式及公用程式 DVD 光碟後安裝 Windows® 7。

所需項目：

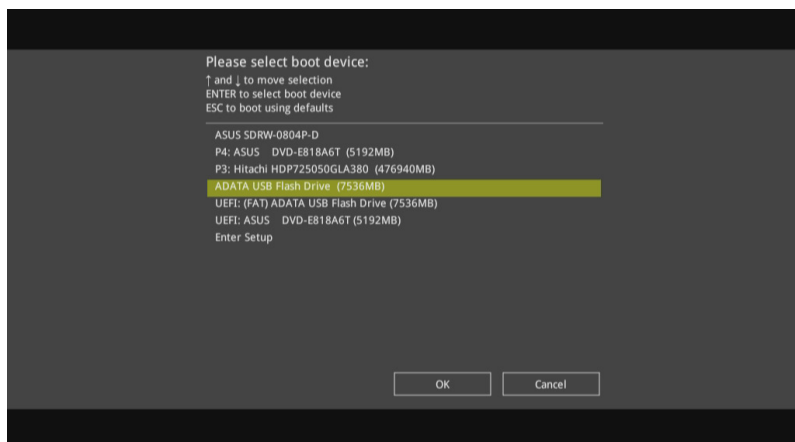
- 1 x 華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟
- 1 x Windows® 7 安裝來源
- 1 x SATA 光碟機
- 1 x USB 裝置 (光碟機或儲存裝置)



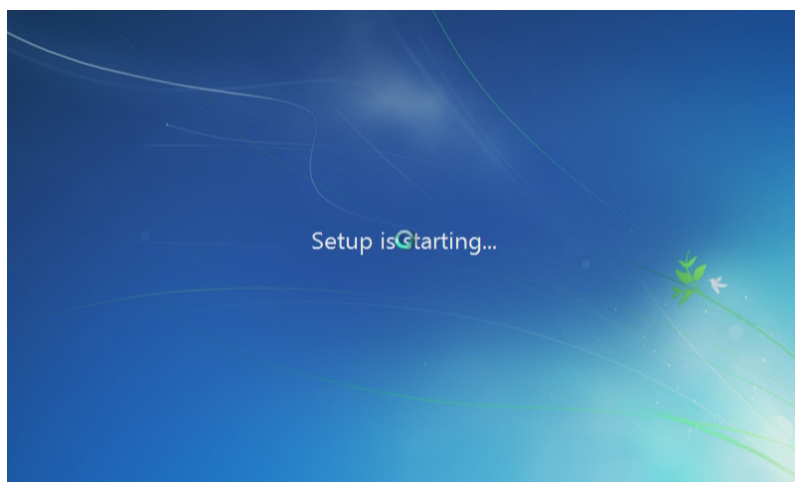
USB 儲存裝置需要 8G 或更多的儲存空間，建議您先將儲存裝置格式化後使用。

1. 將 Windows® 7 的安裝程式 DVD 光碟放入 USB 光碟機或是複製光碟內的所有資料至 USB 儲存裝置。
2. 將 USB 光碟機或儲存裝置連接至 100 系列平台。
3. 將華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟放入 SATA 光碟機中，並連接至 100 系列平台。
4. 請在開機自我偵測 (Power-On Self Test, POST) 時按下 <F8>。

5. 選擇 USB 光碟機或 USB 儲存裝置設定為開機裝置。



6. USB 3.0 驅動程式會在安裝時自動載入。



當螢幕出現 "Setup is starting..." 時，表示您已成功載入 USB 3.0 驅動程式。

7. 依照螢幕指示來完成安裝 Windows® 7 的步驟。

方法二：使用修改後的 Windows® 7 ISO 檔案

使用修改後的 Windows® 7 安裝 DVD 光碟安裝 Windows® 7 與載入 USB 3.0 驅動程式。

所需項目：

- 1 x 華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟
- 1 x Windows® 7 安裝來源
- 1 x SATA 光碟機
- 1 x 工作系統 (PC 或 notebook)

1. 在您工作系統上使用第三方 ISO 軟體創造一個 Windows® 7 安裝程式的 ISO 檔案。
2. 將華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟目錄內的“Auto_Unattend”資料夾及“Auto_Unattend.xml”檔案完整複製到您的工作系。
3. 編輯並將“Auto_Unattend”資料夾及“Auto_Unattend.xml”檔案增至 ISO 映像檔中。
4. 將 ISO 映像檔燒錄到空白 DVD 光碟中。
5. 將修正版 Windows® 7 安裝 DVD 光碟放入 SATA 光碟機中並連接至您的 100 系列平台。
6. 請在開機自我偵測 (Power-On Self Test, POST) 時按下 <F8>。
7. 選擇光碟機設定為開機裝置。
8. USB 3.0 驅動程式會在安裝時自動載入。



當螢幕出現 "Setup is starting..." 時，表示您已成功載入 USB 3.0 驅動程式。

9. 依照螢幕指示來完成安裝 Windows® 7 的步驟。

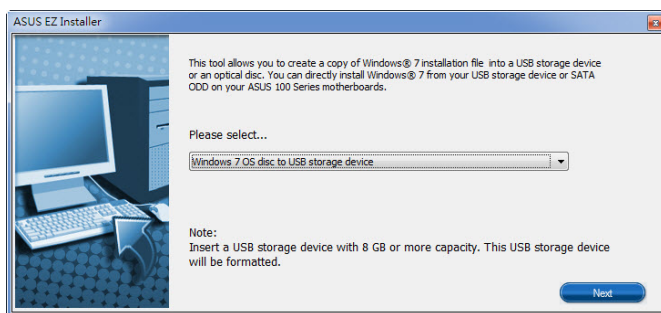
方法三：使用華碩 EZ 安裝程式

使用華碩 EZ 安裝程式創造一個修改後的 Windows® 7 安裝來源。

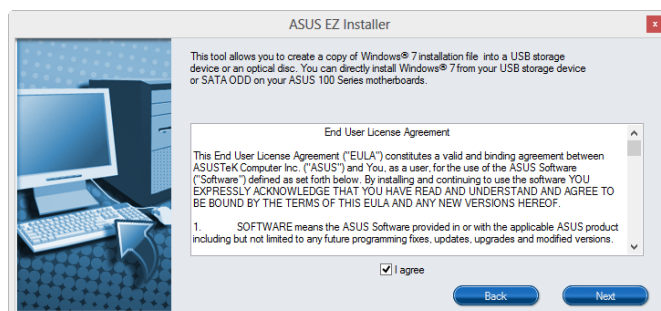
所需項目：

- 1 x 華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟
- 1 x Windows® 7 安裝 DVD 光碟
- 1 x 工作系統 (PC 或 notebook)
- 1 x SATA 光碟機
- 1 x USB 儲存裝置 (8GB 或更多的儲存空間)

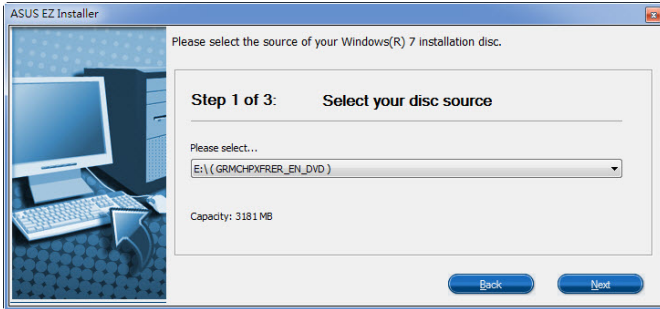
1. 放入 Windows® 7 安裝 DVD 光碟。
2. 啟動華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟內的華碩 EZ 安裝程式。
3. 選擇以下任一方式創造一個修改後的 Windows® 7 安裝檔案。
 - Windows® 7 安裝光碟至 USB 儲存裝置
 - 選擇 Windows 7 OS disk to USB storage device 後點選 Next 。



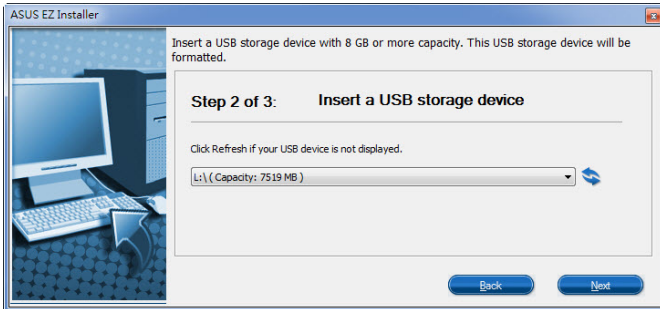
- 勾選 I agree 後點選 Next 。




- 選擇 Windows® 7 安裝來源後點選 **Next**。



- 選擇 USB 儲存裝置後點選 **Next**。



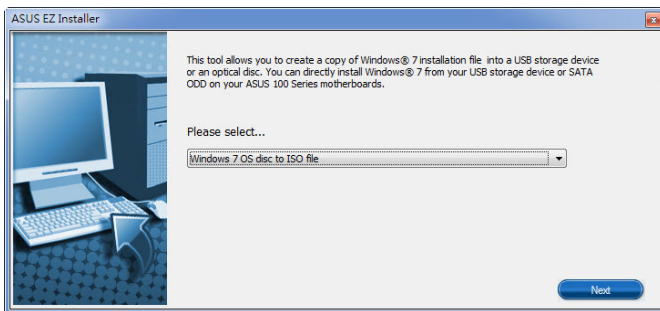
若 USB 儲存裝置未顯示，點選  重新整理。

- 點選 **Yes** 以清除 USB 儲存裝置裡的資料後，創造一個 USB 啟動裝置。

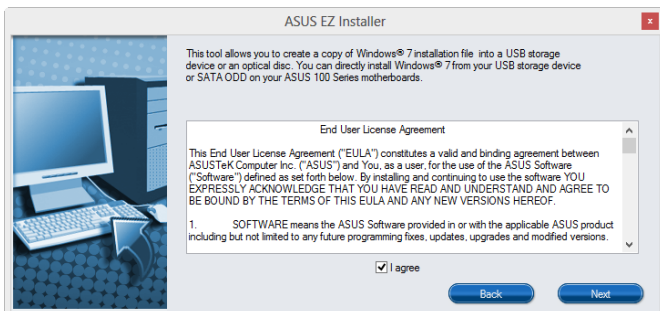


建議您備份 USB 儲存裝置裡的資料，以避免因格式化造成資料遺失。

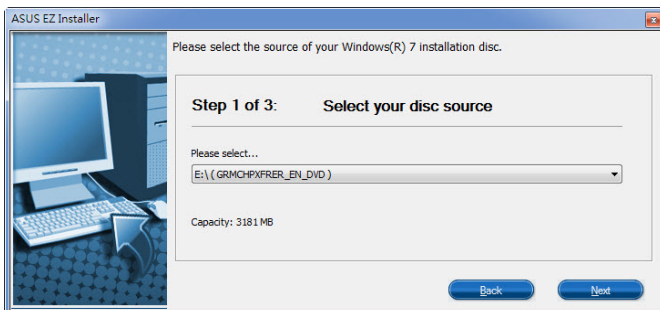
- Windows® 7 安裝光碟至 ISO 映像檔
 - 選擇 Windows 7 OS disk to ISO file 後點選 Next ◦



- 勾選 I agree 後點選 Next ◦

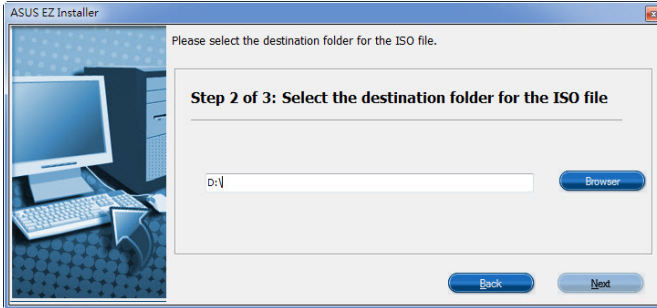


- 選擇 Windows® 7 安裝來源後點選 Next ◦



- 選擇一個資料夾以儲存修改後的 Windows® 7 安裝程式 ISO 映像檔後點選

Next。



- 完成後點選 OK。
- 將 ISO 映像檔燒錄到空白 DVD 光碟中。

4. 將 Windows® 7 的安裝程式 DVD 光碟放入 USB 光碟機或是複製光碟內的所有資料至 USB 儲存裝置，並連接至您的 100 系列平台。
5. 請在開機自我偵測 (Power-On Self Test, POST) 時按下 <F8>。
6. 選擇 USB 光碟機或 USB 儲存裝置設定為開機裝置。
7. USB 3.0 驅動程式會在安裝時自動載入。



當螢幕出現 "Setup is starting..." 時，表示您已成功載入 USB 3.0 驅動程式。

8. 依照螢幕指示來完成安裝 Windows® 7 的步驟。

4.2 驅動程式及公用程式 DVD 光碟資訊



華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟的內容會不定時地更新，但不另行通知。如欲得知最新的訊息，請造訪華碩的網站 <http://tw.asus.com>。

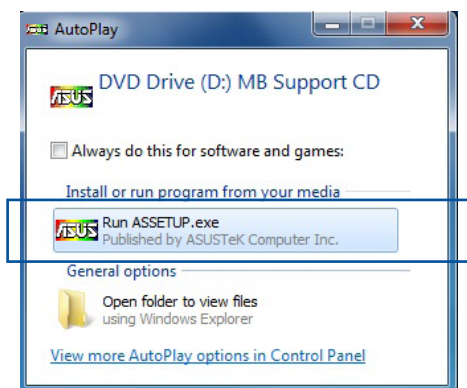
4.2.1 執行驅動程式及公用程式 DVD 光碟



當您在作業系統中執行驅動程式及公用程式 DVD 光碟之前，請先確認您擁有管理員帳號。

請依照以下步驟執行驅動程式及公用程式 DVD 光碟：

1. 將驅動程式及公用程式 DVD 光碟放入光碟機。
2. 在自動播放 (AutoPlay) 對話框中點選執行 ASSETUP.exe (Run ASSETUP.exe)。



如果自動播放 (AutoPlay) 視窗沒有出現，那麼您也可以到驅動程式及公用程式光碟中的 BIN 檔案夾裡直接點選 ASSETUP.EXE 主程式開啟選單視窗。

驅動程式及公用程式 DVD 光碟

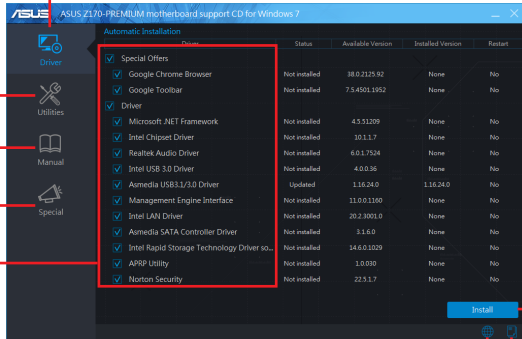
驅動程式選單顯示系統偵測到連接裝置可使用的驅動程式，請安裝適當的驅動程式來使用該裝置

軟體選單顯示本主機板支援的應用程式與其他軟體

手冊選單顯示本光碟所附的使用手冊，點選想要的項目來開啟使用手冊的資料夾

點選圖示顯示主機板資訊

點選以安裝各項驅動程式



點選連絡資訊標籤頁顯示與華碩連絡的資訊

點選以瀏覽光碟內的檔案清單

點選安裝各項驅動程式

4.2.2 取得軟體使用手冊

您可在驅動程式 DVD 光碟中找到軟體使用手冊，請依照以下步驟來取得您需要的軟體使用手冊。

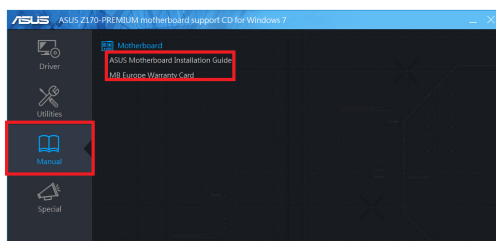


軟體使用手冊檔案為 PDF 格式，在您開啟使用手冊檔案前，請先安裝 Adobe® Acrobat® Reader 瀏覽軟體。

1. 點選 **Manual (使用手冊)** 標籤頁，由列表中選擇 **ASUS Motherboard Utility Guide**。
2. 進入 **Manual (使用手冊)** 資料夾後，在您需要的使用手冊資料夾用滑鼠左鍵點二下。
3. 請由數個語言的使用手冊中選擇您需要的使用手冊。



本章節的圖示僅供參考，在驅動程式 DVD 光碟中所包含的軟體使用手冊，會依照您所購買的型號而有不同。



4.3 軟體資訊

驅動程式及公用程式光碟中大部分的應用程式都會有安裝指導精靈來協助您一步一步輕鬆地安裝軟體。您也可以由個別軟體所提供的線上說明檔或讀我檔取得安裝方式及其他資訊的說明。

4.4 華碩 AI Suite 3 程式

透過友善的使用者介面，華碩 AI Suite 3 程式將所有的華碩獨家功能整合在一個軟體套件中，可以同時操控並執行各項功能及應用程式。

安裝華碩 AI Suite 3 程式

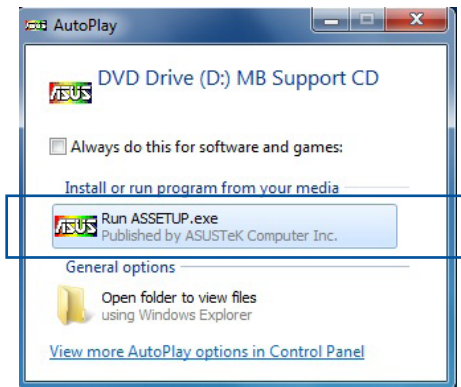


在您將 AI Suite 3 程式安裝至作業系統之前，請先確認您擁有管理員帳號。

請依照下列步驟將華碩 AI Suite 3 程式安裝到您的電腦：

Windows 7 作業系統

1. 將驅動程式及公用程式 DVD 光碟放入光碟機。
2. 在自動播放 (AutoPlay) 對話框中點選執行 ASSETUP.exe。



3. 點選公用程式 (Utilited) 標籤頁，接著點選 AI Suite 3，然後請依照螢幕指示來完成安裝步驟。

Windows 8.1 作業系統

1. 將驅動程式及公用程式 DVD 光碟放入光碟機，然後依照螢幕的指示來完成安裝步驟。
2. 從驅動程式及公用程式 DVD 光碟主選單中選擇公用程式 (Utilites) 標籤頁，然後點選 AI Suite 3。
3. 請依照螢幕的指示執行。

若是驅動程式及公用程式 DVD 光碟主選單沒有出現，請參考以下步驟：

- a. 到 **開始** 畫面，然後點選或輕觸桌面的應用程式。
- b. 在桌面的左下角點選或輕觸 File Explorer ，然後選擇 DVD 磁碟並輕觸或雙擊 **設定**。

執行華碩 AI Suite 3 程式

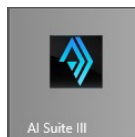
Windows 7 作業系統

從桌面點選 **開始 > 所有應用程式 > ASUS > AI Suite 3 > AI Suite 3**。

您也可以 Windows 7 的通知工作列中點選 。

Windows 8.1 作業系統

在開始畫面輕觸 AI Suite 3 應用程式，若您使用滑鼠，則請在開始畫面點選 AI Suite 3 應用程式。



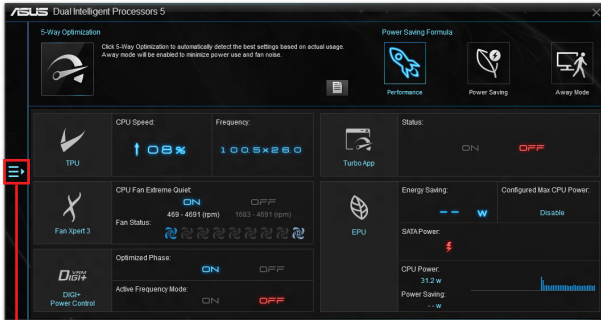
AI Suite 3 主畫面

AI Suite 3 主畫面提供您輕鬆進入控制和了解電腦發生了什麼狀況 - 能提供您將效能做最佳化設定，並同時確保系統的穩定性。

AI Suite 主畫面包含一個快速進入的主選單工具列，可以讓您快速開啟任何集中在此處的華碩公用程式。點選主畫面左方  圖示便可以開啟此主選單工具列。

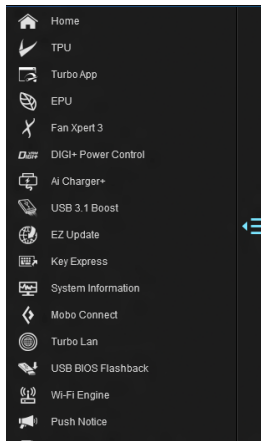


AI Suite 3 主畫面僅供參考，請以您實際看到的畫面為準。



點選以啟動 AI Suite 3 選單工具列

AI Suite 3 主選單工具列



- 本章節的畫面僅供參考，請以您實際看到的畫面為準。
- 請參考驅動程式 DVD 光碟中軟體手冊的說明，或造訪華碩網站 <http://tw.asus.com> 獲得軟體設定的詳細說明。

AI Suite 3 迷你選單

點選 AI Suite 3 迷你選單畫面圖示可以讓您方便執行功能。AI Suite 3 迷你選單提供您快速開啟 AI Suite 3 裡的重要項目。



4.4.1 Ai Charger+

這個程式可以對連接在 USB 連接埠上的可攜式 BC 1.1* 行動裝置進行快速充電，並且充電速度較標準 USB 裝置快三倍**。

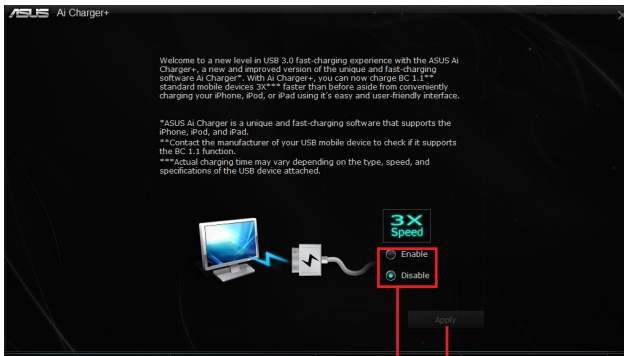
執行 Ai Charger+

若要執行 Ai Charger+，請點選螢幕左方  圖示，然後點選 AI Suite 3 主選單工具列上的 Ai Charger+。



只有某些型號的主機板有 Ai Charger+ 功能。

Ai Charger+ 主畫面



勾選以啟動或關閉 Ai Charger+

點選以套用




- * 請確認您的 USB 裝置製造商是否完整支援或相容 BC 1.1 功能。
- ** 實際的充電速度會隨著您的 USB 裝置狀況而有不同。
- 在啟動或關閉 Ai Charger+ 程式之後，請移除並重新連接您的 USB 裝置，以確保能正常使用充電功能。
- Ai Charger+ 不支援 USB 集線器、USB 延長線以及一般的 USB 排線。

4.4.2 華碩 USB 3.1 Boost 程式

華碩 USB 3.1 Boost 程式支援 USB 連接 SCSI 協議 (UASP, USB Attached SCSI Protocol)。透過華碩 USB 3.1 Boost 程式，可輕鬆提升您的 USB 裝置之傳輸速度。

執行華碩 USB 3.1 Boost 程式

若要執行 USB 3.1 Boost，請點選 AI Suite 3 主選單左方的  圖示，然後選擇 USB 3.1 Boost。

使用華碩 USB 3.1 Boost 程式



點選以選擇 USB 裝置

點選以啟動 USB 裝置的正常資料傳輸率

點選以啟動 UASP 或 Turbo 模式來獲得更快的資料傳輸率



請將您的 USB 3.1/3.0 裝置連接到支援 USB 3.1 Boost 的 USB 3.1/3.0 連接埠，請參考 2.3.1 後側面板連接埠 以了解更多說明。



- USB 3.1 Boost 程式會自動偵測支援 UASP 功能的 USB 3.1/3.0 裝置。
- 使用 USB 3.1/3.0 裝置來獲得高效能表現，資料傳輸的速度會依照 USB 裝置的不同而改變。

4.4.3 EZ Update

EZ Update 應用程式讓您可以輕鬆地自動更新主機板的軟體、驅動程式以及 BIOS 版本。

透過這個程式，您可以手動更新 BIOS，並選擇開機自我偵測（POST）時想要用來顯示的開機圖示。

執行 EZ Update

若要執行 EZ Update，請點選螢幕左方的  圖示，然後點選 AI Suite 3 主選單工具列上的 EZ Update。

EZ Update 主畫面



手動更新 BIOS 與選擇開機圖示



在您點選 BIOS Update 按鈕後，點選 Flash 開始更新 BIOS 與上傳開機圖示檔案至您的系統。

4.4.4 USB BIOS Flashback 精靈

USB BIOS Flashback 精靈可以檢視並將最新版 BIOS 程式儲存至 USB 儲存裝置，配合 ASUS USB BIOS Flashback 的硬體特色，讓您不需重新開機即可更新 BIOS 程式。

執行華碩 USB BIOS Flashback 程式

若要執行 USB BIOS Flashback，請點選 AI Suite 3 主選單左方的  圖示，然後選擇 USB BIOS Flashback。



USB BIOS Flashback 只適用於特定的主機板型號。

使用 USB BIOS Flashback 程式

設定下載 BIOS 更新的排程



點選以取消下載的排程設定

點選以套用下載的排程設定

點選以確認是否有 BIOS 韌體更新可下載

設定下載 BIOS 更新的排程

1. 請於 Download Setting (下載設定) 中勾選 Schedule (days) (排程)，並選擇下次進行下載更新的天數。
2. 請點選 Apply 套用變更，或是點選 Cancel 以取消變更。

下載最新版 BIOS

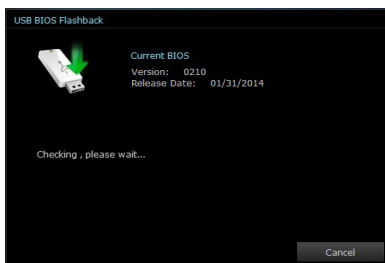


下載前請先確認已經將支援 USB BIOS Flashback 的 USB 儲存裝置連接至電腦的 USB 連接埠。請參考 2.3.1 後側面板連接埠 一節的詳細說明。

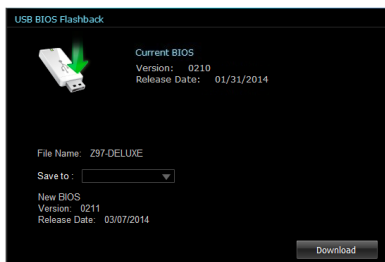
請依照以下步驟下載最新版 BIOS：

1. 在 USB BIOS Flashback 主畫面中點選 **Check for New BIOS Update** 檢視是否有 BIOS 韌體更新可下載。

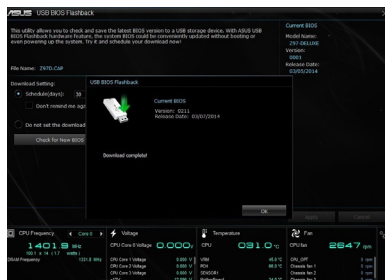
請等待系統確認最新版的 BIOS 韌體版本。



2. 當偵測到新版 BIOS 韌體時，請由 **Save to** 點選 ▾，選擇 USB 儲存裝置後請點選 **Download**。



3. 下載完後請點選 **OK**。




4.4.5 推播資訊 (Push Notice)

這個應用程式讓您可以將系統狀態的詳細資訊傳送至智慧型裝置，您也可以使用這個程式傳送訊息至智慧型裝置。



使用這個應用程式之前，請先確認您的電腦與智慧型裝置已經完成配對。請參考 [配對電腦與智慧型裝置](#) 一節的詳細資訊。

啟動電腦的推播資訊 (Push Notice)

若要啟動推播資訊，請點選 AI Suite 3 主選單左方的  圖示，然後選擇 Push Notice。

推播資訊 (Push Notice) 主畫面

點選或輕觸以啟動推播資訊 (Push Notice)






點選以放棄設定

點選以套用設定


勾選智慧型裝置



您也可以透過螢幕右上角的 Push Notice 捷徑來啟動推播資訊功能，請點選  然後點選 ，再選擇 。

配對電腦與智慧型裝置

請依照以下步驟配對電腦與智慧型裝置：

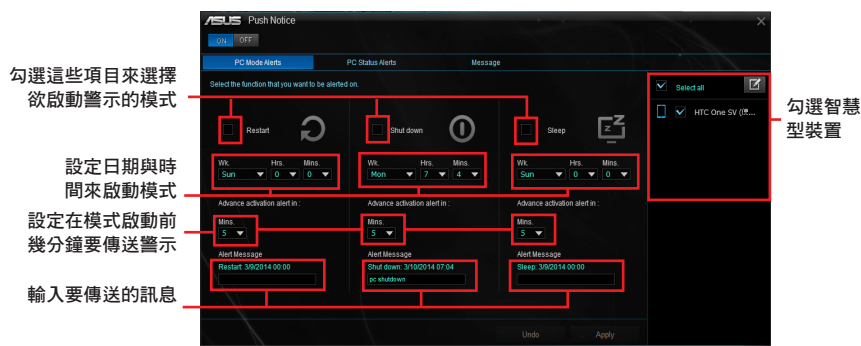
1. 在智慧型裝置點選  來啟動推播資訊 (Push Notice)。
2. 輕觸 Push Scan 然後點選想要配對的電腦名稱。



若要配對電腦與智慧型裝置，請先確認二個裝置都已經連接至同一個無線網路。

設定要發出警告的模式

本功能用來設定當電腦重新啟動、關機或進入睡眠模式時，傳送警示訊息至智慧型裝置。



設定電腦狀態警示



本功能用來將電腦上不正常的狀態，如：電壓、溫度和風扇設定等資訊傳送警示至智慧型裝置。

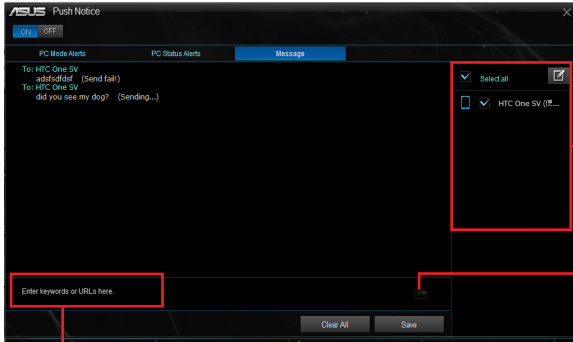


傳送訊息至智慧型裝置

本功能用來傳送訊息至智慧型裝置。



您也可以透過螢幕右上角的推播資訊 (Push Notice) 訊息捷徑來傳送訊息，請點選 << 然後點選 ，再選擇 。




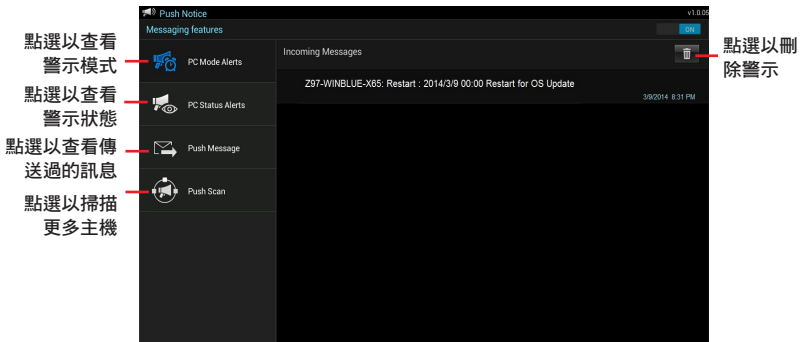
勾選智慧型裝置

點選來傳送訊息

點選來輸入訊息

在智慧型裝置查看電腦狀態

在智慧型裝置點選  來啟動推播資訊 (Push Notice)。



點選以查看
警示模式

點選以查看
警示狀態

點選以查看傳
送過的訊息

點選以掃描
更多主機

點選以刪
除警示

4.4.6 系統資訊

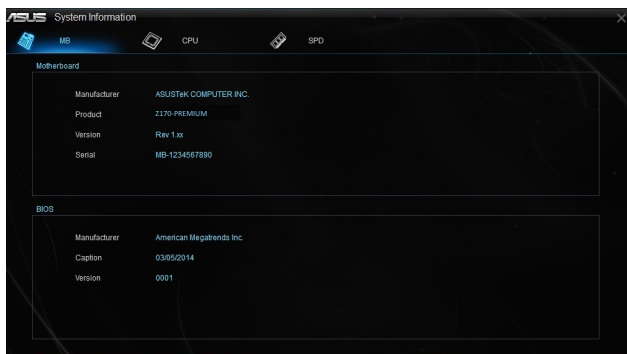
這個程式可以讓您獲得本主機板、處理器與記憶體設定的詳細資訊。

執行系統資訊

若要執行系統資訊，請點選螢幕左方的  圖示，然後點選 AI Suite 3 主選單工具列上的 System Information (系統資訊)。

查看主機板資訊

從系統資訊主畫面，點選 MB (主機板) 標籤頁來查看主機板的相關資訊。



查看處理器資訊

從系統資訊主畫面，點選 CPU (處理器) 標籤頁來查看處理器的相關資訊。



查看 SPD 資訊

從系統資訊主畫面，點選 SPD 標籤頁來查看記憶體的相关資訊。



4.4.7 Key Express

這個功能是內建的微處理器，可以提升您的鍵盤使用體驗。您可以同時使用並自行設定鍵盤功能或是您最常使用的超連結，然後儲存成為最愛的快捷鍵。

請依照以下步驟設定：

1. 將 USB 鍵盤 連接到支援 Key Express 的 USB 連接埠。。



請將您的 USB 裝置連接到支援 Key Express 的 USB 連接埠。請參考後側面板連接埠的詳細說明。

2. 請點選 AI Suite 3 主選單左方的  圖示，然後選擇 Key Express。

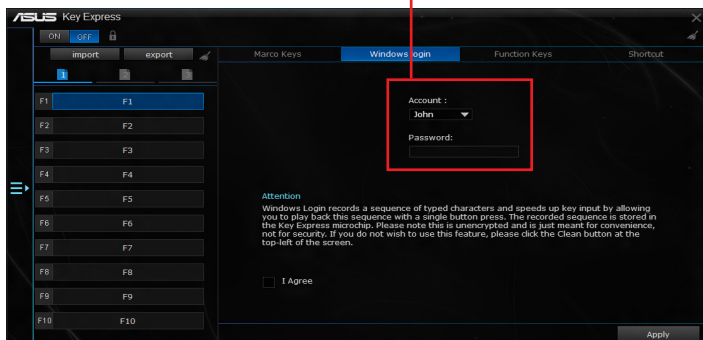
快捷指令鍵 (Macro Keys)

切換開啟或關閉 Key Express 功能



Windows 登入

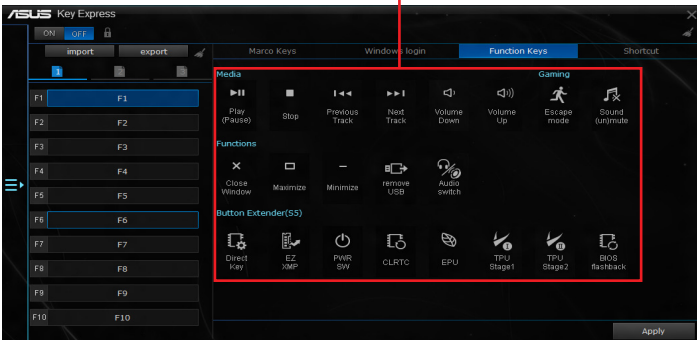
選擇 Windows 帳戶並輸入密碼



- 該功能並非針對安全性所設定，其主要為讓您方便個人化使用。
- 未支援帳戶畫面切換功能。

功能鍵 (Function Keys)

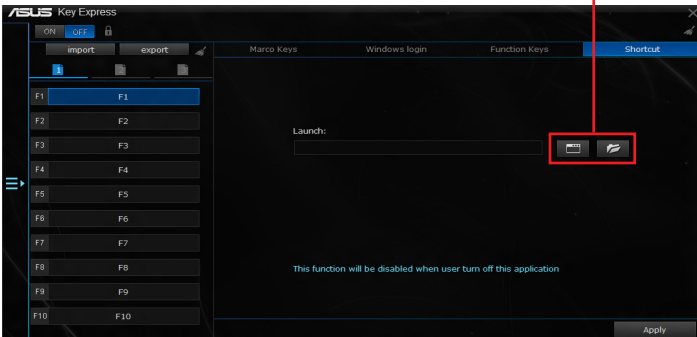
將對應圖示拖曳到 F1 至 F10



使用 Key Express 時若想在電腦休眠時喚醒，請將電源鍵設定為熱鍵，並透過此熱鍵喚醒。

捷徑 (Shortcut)

選擇欲建立的路徑或資料夾



4.5 音效設定程式

本主機板內建一個支援八聲道音效輸出功能的 Realtek 音效處理晶片，可以讓您透過電腦體驗前所未有的音響效果。這套軟體提供接頭自動偵測 (Jack-Sensing) 功能、支援 S/PDIF 數位音訊輸入/輸出、中斷功能等。Realtek 音效晶片也擁有 Realtek 獨家的通用音效埠 (UAJ, Universal Audio Jack) 技術，讓使用者可以享受隨插即用的便利性。

請依照安裝精靈的指示來安裝 Realtek 音效驅動程式與應用程式，您可以在華碩驅動程式光碟片中找到這個 Realtek 音效驅動程式與應用程式。

當 Realtek 音效驅動程式與應用軟體安裝完成後，您可以在右下方的工作列上找到 Realtek HD Audio Manager 圖示。在工作列的 Realtek HD Audio Manager 圖示上以滑鼠左鍵點二下就會顯示 Realtek HD 音效控制面板。



Realtek® HD Audio Manager

A. Windows® 8.1/Windows® 7 作業系統下的 Realtek® HD Audio Manager 支援 DTS UltraPC II

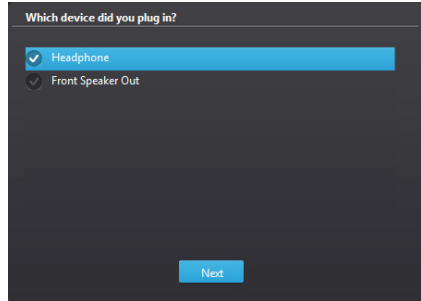


選擇音效輸出

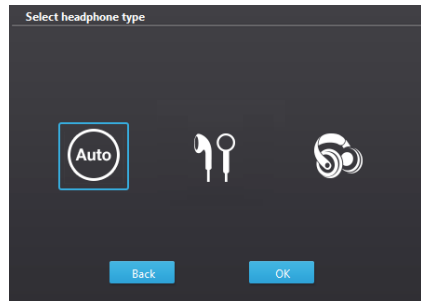
Realtek HD Audio Manager 讓您依照使用的輸出裝置來選擇音效輸出類型。

請依照以下步驟選擇輸出音效：

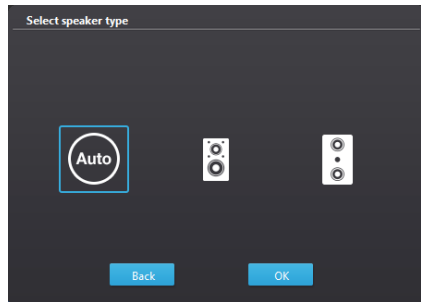
1. 將裝置接頭插入聲音輸出（草綠色）連接埠，若是裝置接頭已經插入至相對應的連接埠，點選 Realtek HD Audio Manager 中的  圖示。
2. 在彈出式視窗中勾選插入至聲音輸出端的裝置，然後點選 下一步（Next）。



- a. 若選擇 耳機（Headphone），請點選安裝的耳機類型然後再點選 OK。



- b. 若選擇 前置喇叭輸出（Front Speaker Out），請點選安裝的喇叭類型然後再點選 OK。



5.1 RAID 功能設定

本主機板支援以下 SATA RAID 解決方案。

- Intel® Rapid Storage Technology：支援 RAID 0、RAID 1、RAID 10 和 RAID 5。



若您想要使用設置有 RAID 磁碟陣列的硬碟機來啟動系統，請在安裝作業系統到選定的硬碟之前，先將公用程式 DVD 光碟內的 RAID 驅動程式檔案複製至磁碟片中。請參考 5.2 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片一節的說明。

5.1.1 RAID 定義

RAID 0 的主要功能為「Data striping」，即區塊延展。其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟，而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟，是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟，如此可增加存取的速度，若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例，傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」，即資料映射。其運作模式是將磁碟陣列系統所使用的硬碟，建立為一組映射對應（Mirrored Pair），並以平行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的，在讀取資料時，則可由本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能（fault tolerance），它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時，其它硬碟仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時，所有的資料仍會完整地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

RAID 5 的主要功能為將資料與驗證資訊加以延展，分別記錄到三部或以上的硬碟機中。而 RAID 5 陣列設定的優點，包括有取得更理想的硬碟效能、具備容錯能力，與更大的儲存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇，可用於交叉處理作業、資料庫應用、企業資源的規劃，與商業系統的應用。這類型的陣列模式，最少需要三部硬碟機方可進行設定。

RAID 10 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 與 RAID 1 之所長，不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速率，也保有了 RAID 1 模式的資料容錯功能，讓您不但享有高速的資料傳輸功能，對於資料的保存也無後顧之憂。

5.1.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機

本主機板支援 Serial ATA 硬碟機。為了最佳的效能表現，當您要建立陣列模式設定時，請盡可能採用具備相同型號與容量的硬碟機。

請依照以下安裝方式來建構 SATA RAID 磁碟陣列：

1. 將硬碟安裝至硬碟槽中。
2. 安裝硬碟連接排線，將欲建構磁碟陣列的硬碟連接至主機板。
3. 將 SATA 電源線連接到每一部硬碟機。

5.1.3 在 BIOS 程式中設定 RAID

在您開始建立陣列之前，您必須先在 BIOS 程式設定中設定對應的 RAID 選項。請依照下列步驟進行操作：

1. 在開機之後系統仍在記憶體の開機自我測試 (Power-On Self Test, POST) 時，按下 <Delete> 按鍵進入 BIOS 設定程式。
2. 進入主選單 (Main) 後，選擇 **Advanced > SATA Configuration** 選項，然後按 <Enter>。
3. 將 **SATA Mode** 選項設定為 [RAID Mode]。
4. 儲存您的設定值並退出 BIOS 程式。



關於如何在 BIOS 中針對選單進行瀏覽與輸入，請參考第三章的相關說明。

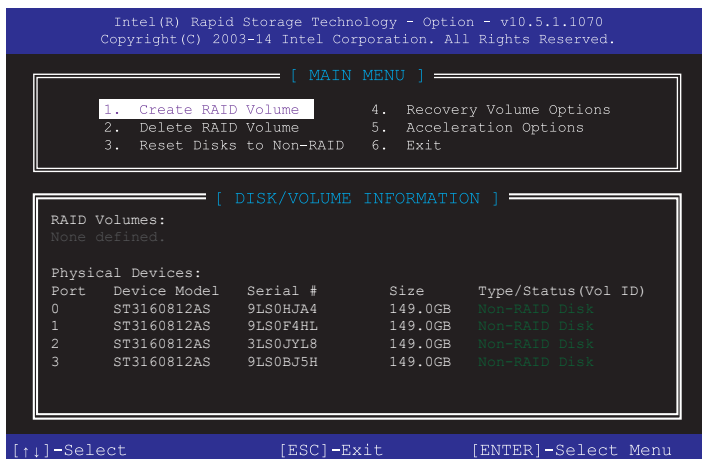


由於晶片的限制，當您設定 SATA 連接埠為 RAID 時，所有的 SATA 連接埠均會以 RAID 模式運作。

5.1.4 進入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式

請依照下列步驟來進入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式：

1. 啟動您的電腦。
2. 當系統執行開機自我檢測程序 (POST) 時，按下 <Ctrl+I> 按鍵來進入公用程式主選單。



在螢幕下方的 navigation 導覽鍵可讓您移動光棒到不同的選項並選擇選單中的選項。



本節中的 RAID BIOS 設定畫面僅供參考之用，故所顯示的畫面與實際設定畫面可能稍有不同。

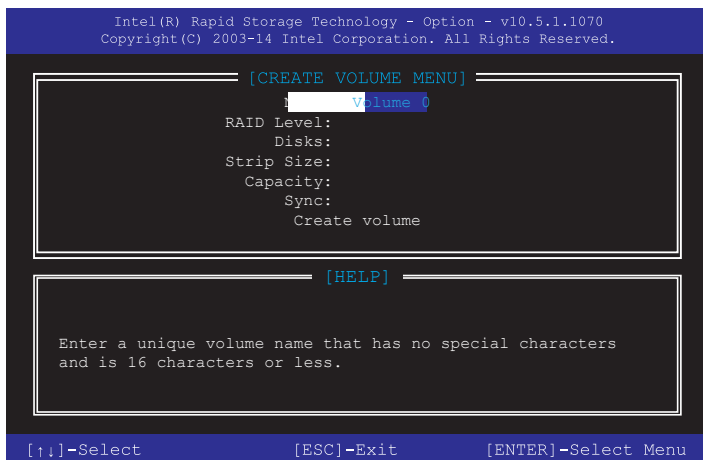


本公用程式可以支援四個硬碟進行 RAID 設定。

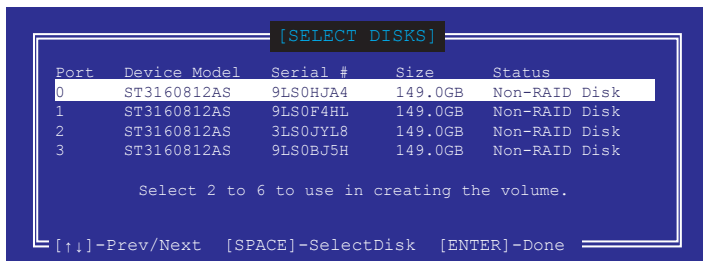
建立 RAID 設定

請依照下列步驟建立 RAID 設定：

1. 選擇 1. Create RAID Volume 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



2. 為您的 RAID 磁區鍵入一個名稱，然後按下 <Enter> 按鍵。
3. 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要的 RAID 層級，然後按下 <Enter> 按鍵。
4. 當 Disk 選項出現，請按下 <Enter> 按鍵以便選擇要進行陣列設定的硬碟裝置。接著如下圖所示的畫面便會出現。



- 請使用向上、向下方向鍵來選擇硬碟裝置，確認後請按下 <Space> 按鍵來進行選擇。接著被選定的硬碟裝置旁便會出現一個小三角形圖示。當要進行陣列設定的硬碟裝置選擇完畢後，請按下 <Enter> 按鍵。
- 使用向上、向下方向鍵來選擇 RAID 磁碟陣列 (RAID 0、RAID 10、RAID 5) 要分割的容量，然後按下 <Enter> 按鍵。分割的數值可由 4KB 遞增至 128KB，資料分割的數值應該以硬碟使用的目的來決定。下列為建議選項：
RAID 0: 128KB
RAID 10: 64KB
RAID 5: 64KB



若此系統欲作為伺服器使用，建議您選擇較低的磁區大小；若此系統欲作為多媒體電腦用來執行影音的編輯製作，建議您選擇較高的磁區大小來獲得最佳的效能。

- 輸入您所要的陣列容量，接著按下 <Enter> 按鍵。本項目預設值是採用最高可容許的磁碟容量。
- 在 **Create Volume** 的提示對話框中再按下 <Enter> 按鍵來建立磁碟陣列，接著便會出現如下圖的視窗畫面。



WARNING: ALL DATA ON SELECTED DISKS WILL BE LOST.
Are you sure you want to create this volume? (Y/N)

- 按下按鍵 <Y> 來建立陣列並回到主選單，或是按下 <N> 來回到 **CREATE VOLUME MENU** (建立陣列標籤) 選單。

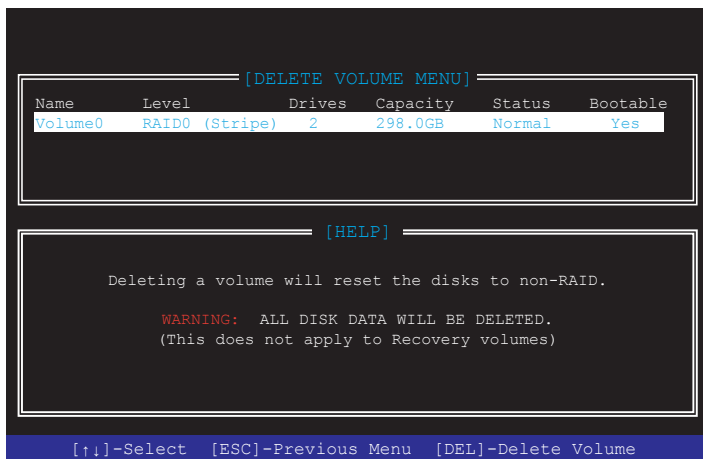
刪除 RAID 陣列



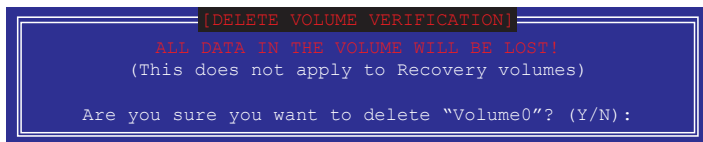
當您要刪除 RAID 設定時請小心，儲存在硬碟中的資料會被全部刪除。

請依照以下步驟刪除 RAID 陣列：

1. 選擇 **2. Delete RAID Volume** 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



2. 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要刪除的 RAID 設定，然後按下 按鍵。接著如下圖所示的畫面便會出現。

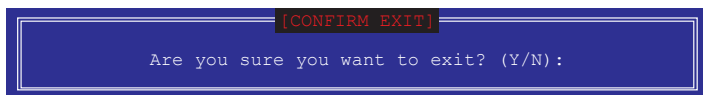


3. 按下 <Y> 按鍵來刪除 RAID 並回到主選單，或是按下 <N> 來回到 **DELETE VOLUME MENU** (建立陣列標籤) 選單。

離開 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式

請依照以下步驟離開公用程式：

1. 選擇 **5. Exit** 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



2. 按下 <Y> 按鍵來離開公用程式，或是按下 <N> 回到主選單。

5.2 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片

當您欲在擁有 RAID 設定的硬碟中安裝 Windows® 作業系統時，您需要準備搭載有 RAID 驅動程式的 USB 儲存裝置。



若您欲在 PCI-EX16_3 插槽上使用 PCIE 裝置建立 RAID 設定，請確認 PCI-EX16_3 插槽 Bandwidth 為 x4 模式。更多資訊請參考 3.6.8 內建裝置設定的說明。

5.2.1 在 Windows® 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片

請依照下列步驟在 Windows® 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片：

1. 啟動 Windows® 作業系統。
2. 連接 USB 儲存裝置。
3. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機中。
4. 點選 Intel AHCI/RAID 標籤頁，接著點選 Intel AHCI/RAID Driver path 選項來開啟 RAID 驅動程式資料夾。
5. 依照您的作業系統選擇 32bit 或 64bit 資料夾，將資料夾中的檔案複製到 USB 軟碟機的根目錄。



若要在 RAID 模式下設定 Windows® UEFI 作業系統，請先將光碟機載入 UEFI 驅動程式。

5.2.2 在安裝 Windows® 作業系統時安裝 RAID 驅動程式

請依照下列步驟在 Windows® 7 安裝 RAID 驅動程式：

1. 當安裝作業系統時，選擇 Load Driver。
2. 將搭載有 RAID 驅動程式的 USB 儲存裝置置入 USB 連接埠，並點選 Browse。
3. 請選擇您的裝置後，選擇 Drivers > RAID，並選擇 RAID 驅動程式檔案再按下 OK。
4. 請依照螢幕指示來完成驅動程式的安裝。



在從 USB 儲存裝置載入 RAID 驅動程式之前，您必須使用另一台電腦來將公用程式光碟中的 RAID 驅動程式複製到 USB 儲存裝置。

華碩的連絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路15號
電話：+886-2-2894-3447
傳真：+886-2-2890-7798
電子郵件：info@asus.com.tw
全球資訊網：http://tw.asus.com

技術支援

電話：+886-2-2894-3447 (0800-093-456)
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路15號
電話：+886-2-2894-3447
傳真：+886-2-2890-7798
電子郵件：info@asus.com.tw
全球資訊網：http://tw.asus.com

技術支援

電話：+86-21-38429911
傳真：+86-21-58668722, ext. 9101#
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址：800 Corporate Way, Fremont, CA 94539,
USA
電話：+1-510-739-3777
傳真：+1-510-608-4555
電子郵件：<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

技術支援

電話：+1-812-282-2787
傳真：+1-812-284-0883
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

市場訊息

地址：Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen,
Germany
傳真：+49-2102-959911
全球資訊網：<http://www.asus.de>
線上連絡：<http://www.asus.de/sales> (僅回答市場相關事務的問題)

技術支援

電話：+49-1805-010923 (元件)
電話：+49-1805-010920 (系統/筆記型電腦/Eee 系列產品/LCD)
傳真：+49-2102-9599-11
線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2, Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: Asus Computer International

Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.

Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard

Model Number : Z170-PREMIUM

Conforms to the following specifications:

- FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang / President

Steve Chang

Signature :

Date : Oct. 16, 2015

Ver. 140331

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTEK COMPUTER INC.
4F, No. 150, LITE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country: GERMANY

declare the following apparatus:

Product name : Motherboard
Model name : Z170-PREMIUM

conform with the essential requirements of the following directives:

- 2004/108/EC-EMC Directive
- EN 55022:2010/A2:2011
- EN 61000-3-2:2008/A2:2009
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55020:2007/A1:2011
- EN 55022:2010/A2:2011

2009/55/EC-RED Directive

- EN 300 328 V1.4 (2010-08)
- EN 300 485 V1.4 (2010-08)
- EN 300 486 V1.4 (2010-08)
- EN 300 489 V1.4 (2010-08)
- EN 300 489-1 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-2 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-3 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-4 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-5 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-6 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-7 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-8 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-9 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-10 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-11 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-12 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-13 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-14 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-15 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-16 V1.3 (2005-11)
- EN 300 489-17 V2.2 (2012-09)
- EN 300 489-18 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-19 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-20 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-21 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-22 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-23 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-24 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-25 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-26 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-27 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-28 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-29 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-30 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-31 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-32 V1.5 (2010-09)
- EN 300 489-33 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-34 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-35 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-36 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-37 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-38 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-39 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-40 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-41 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-42 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-43 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-44 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-45 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-46 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-47 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-48 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-49 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-50 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-51 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-52 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-53 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-54 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-55 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-56 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-57 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-58 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-59 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-60 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-61 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-62 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-63 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-64 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-65 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-66 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-67 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-68 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-69 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-70 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-71 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-72 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-73 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-74 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-75 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-76 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-77 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-78 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-79 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-80 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-81 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-82 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-83 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-84 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-85 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-86 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-87 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-88 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-89 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-90 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-91 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-92 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-93 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-94 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-95 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-96 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-97 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-98 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-99 V1.3 (2007-06)
- EN 300 489-100 V1.3 (2007-06)

2006/95/EC-LVD Directive

- EN 60950-1:2006 /A12: 2011
- EN 60950-1:2006 /A2: 2013

2009/125/EC-ERP Directive

- Regulation (EC) No. 1275/2008
- Regulation (EC) No. 642/2009

2006/66/EU-RoHS Directive

- CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO
Name : Jerry Shen

Jerry Shen

Signature : _____

Declaration Date: 16/10/2015
Year to begin affixing CE marking: 2015

Ver. 150238